公司代码: 688008 公司简称: 澜起科技

澜起科技股份有限公司 2023 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

- 三、 公司全体董事出席董事会会议。
- 四、 本半年度报告未经审计。
- 五、 公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人苏琳及会计机构负责人(会计主管人员)苏琳声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十二、 其他

□适用 √不适用

备查文件目录

原件。

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理	48
第五节	环境与社会责任	51
第六节	重要事项	53
第七节	股份变动及股东情况	72
第八节	优先股相关情况	78
第九节	债券相关情况	78
第十节	财务报告	79
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管员)签名并盖章的公司半年度财务报表。	人

载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报及摘要文件。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告

第一节 释义

2023 年半年度报告

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

	义义	另有所指,下列闽诺县有如下宫义:		
常用词语释义	11.4			
公司、本公司、澜	指	澜起科技股份有限公司		
起科技				
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日		
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元		
芯片、集成电路、	指	一种微型电子器件或部件,采用一定的半导体制作工艺,把一个电路		
IC		中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线		
		方法连接在一起,组合成完整的电子电路,并制作在一小块或几小块		
		半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电		
		路功能的微型结构。IC 是集成电路(Integrated Circuit)的英文缩写		
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片,是半导体集成电路制作所用的圆形硅晶片。		
нь Ба	111	在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构,成为有特定电性功能的集		
		成电路产品		
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及		
未风电焰仪灯	111	验证,以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程		
洞	 指	采用具有澜起科技自主知识产权的内存监控技术,为数据中心服务器		
混合安全内存模	打百			
组	11/-	平台提供数据安全功能的内存模组		
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功,必须进行流片,即从一个电路图到		
		一块芯片,检验每一个工艺步骤是否可行,检验电路是否具备所需要		
		的性能和功能。如果流片成功,就可以大规模地制造芯片;反之,则		
		需找出其中的原因,并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为		
		工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流		
		片		
工程样片	指	提供给客户用来进行前期工程验证和评估的芯片		
量产版本芯片	指	通过客户评估及认证,用于量产和销售的最终版本芯片		
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施,不仅包括计算机系统和其它与之配套		
		的设备(例如通信和存储系统),还包含冗余的数据通信连接、环境		
		控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企		
		业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器		
		托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商		
		户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的		
		基础设施, 也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)		
		实施价值链管理的平台		
时钟芯片	指	Clock Chips,是指为电子系统提供其所需的时钟脉冲的芯片,其种类		
	711	主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片等		
时钟发生器	指	Clock Generator,是指根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片		
去抖时钟芯片	指	Jitter Attenuator,是指为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯		
ム打印7710月	1日	片		
时钟缓冲芯片	 指	Clock Buffer,是指用于时钟脉冲复制/分配、格式转换、电平转化等		
时状物件心力	1日	Clock Buffer,是指用丁时钟脉冲复制/分配、格式转换、电干转化等 功能的芯片		
AICC	111	**************************************		
AIGC	指	AI Generated Content 的缩写,中文名称为利用人工智能技术来生成		
		内容, AIGC 也被认为是继"用户生产内容"、"专业/专家生产内容"之		
A GYG	** .	后的新型内容生产方式,AI绘画、AI写作等都属于 AIGC 的分支。		
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写,中文名称为专用集成电		
		路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成		
		电路,与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、		
		性能提高、保密性增强、成本降低等优点		

AI Core Cluster	指	多个 AI 运算核心组成的计算单元,主要用于矩阵和张量计算			
BIOS	指	Basic Input Output System,中文名称为基本本输入输出系统,是计算机主板上一种标准的固件接口			
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写,中文称为中央处理器,是一块超大规模的集成电路,是电子产品的运算核心和控制核心			
ChatGPT	指	Chat Generative Pre-trained Transformer 的缩写,一家美国公司 OpenAI 研发的聊天机器人程序,于 2022 年 11 月 30 日发布。ChatGPT 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具,它能够通过理解和学习人 类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,真正像人类一样来聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码,写论文等任务。			
CXL	指	Compute Express Link 的缩写,是一种开放性的互联协议标准,该标准是 2019 年初由英特尔公司牵头,多家国际知名公司共同推出,旨在提供 CPU 和专用加速器、高性能存储系统之间的高效、高速、低延时接口,以满足资源共享、内存池化和高效运算调度的需求			
CKD	指	Clock Driver 的缩写,中文名称为时钟驱动器,当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,PC 端内存如台式机及笔记本电脑的 UDIMM、SODIMM 模组,须采用一颗专用的时钟驱动芯片,其主要功能是缓冲来自台式机和笔记本电脑中央处理器的高速内存时钟信号,并将之输出驱动到 CUDIMM、CSODIMM 模组上的多个 DRAM 内存颗粒。			
CUDIMM	指	Clocked Unbuffered Outline Dual In-Line Memory Module 的缩写, 指搭配一颗 CKD 芯片的 UDIMM,当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,UDIMM 须采用一颗专用的 CKD 芯片来对内存模组上的 时钟信号进行缓冲再驱动,此类内存模组主要应用于桌面计算机			
CSODIMM	指	Clocked Small Outline Dual In-Line Memory Module 的缩写,指 搭配一颗 CKD 芯片的 SODIMM,当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,SODIMM 须采用一颗专用的 CKD 芯片来对内存模组上的 时钟信号进行缓冲再驱动,此类内存模组主要应用于笔记本电脑			
DDR	指	Double Data Rate 的缩写,意指双倍速率,是内存模块中用于使输出增加一倍的技术			
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写,中文名称为动态随机存取存储器,是一种半导体存储器			
DIMM	指	Dual Inline Memory Module,中文名称为双列直插内存模组,俗称"内存条"			
DB	指	Data Buffer 的缩写,中文名称为数据缓冲器,用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号			
DSP Cluster	指	多个 DSP(Digital Signal Processing)核心组成的计算单元,主要用于通用向量计算			
Embedding	指	把文字、图像、人、物等非结构化的信息通过不同方式的编码,形成一个确定维度的向量			
EDSFF	指	Enterprise & Data Center SSD Form Factor 的缩写,中文名称为企业和数据中心固态硬盘规格标准,它基于英特尔 Ruler 固态硬盘标准,并由 15 家公司共同制定,旨在解决数据中心存储问题。			
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写,中文名称为现场可编程逻辑门阵列,属于专用集成电路中的一种半定制电路,是可编程的逻辑阵列,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点			
Fabless	指	没有晶圆厂的集成电路设计企业,只从事集成电路研发设计和销售,而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。有时也代指此种商业模式			

GPGPU	指	General-purpose computing on graphics processing units 的缩写,中文名称为通用图形处理器,是一种由传统 GPU 衍生出来的并专注通用计算的芯片,特别在面对单指令流多数据流(SIMD),且数据处理的运算量远大于数据调度和传输的需要时,通用图形处理器在性能上大大超越了传统的中央处理器应用程序。
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写,中文名称为图形处理器,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器
I2C/I3C 总线	指	一种串行接口总线,用于多个主从设备之间的低速通信
IDC	指	International Data Corporation,知名信息技术研究、咨询及顾问机构
JEDEC	指	JEDEC 固态技术协会,为全球微电子产业的领导标准机构。旧称: 电子器件工程联合委员会(英文全称 Joint Electron Device Engineering Council, JEDEC 为缩写)
LPDDR	指	Low Power Double Data Rate SDRAM,是 DDR SDRAM 的一种,又称为 mDDR(Mobile DDR SDRAM),是 JEDEC 固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品
LRDIMM	指	Load Reduced DIMM,中文名称为减载双列直插内存模组,DDR4 LRDIMM 是采用了 RCD 和 DB 套片对地址、命令、控制信号及数据 信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器
LLM	神	Large Language Model 的缩写,中文名称为大型语言模型,是一种基于机器学习的自然语言处理技术,它通过对大规模语言资料库额学习,构建出一个能够理解人类语言并自动生成语言的模型。这个模型可以用来完成多种自然语言处理任务,比如自动问答、机器翻译、语音识别、文本生成等。
MRDIMM	指	Multiplexer Combined Ranks DIMM 的缩写,中文名称为多路合并阵列双列直插内存模组,是一种更高带宽的内存模组,采用了 DDR5 LRDIMM"1+10"的基础架构(即需要搭配 1 颗 MRCD 芯片及 10 颗MDB 芯片。与 LRDIMM 相比,MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列,提供双倍带宽,第一代产品最高支持 8800MT/s 速率。MRDIMM 即指公司 2021 年年度报告中的 MCR 内存模组。
MRCD	指	MRDIMM 中搭配的 RCD 芯片,与用于 RDIMM/LRDIMM 的 RCD 芯片相比,设计更为复杂、速率更高。MRCD 即指公司 2021 年年度报告中的 MCR RCD。
MDB	指	MRDIMM 中搭配的 DB 芯片,与用于 LRDIMM 的 DB 芯片相比,设计更为复杂、速率更高。MDB 即指公司 2021 年年度报告中的 MCR DB。
MXC	指	Memory Expander Controller 的缩写,中文名称为内存扩展控制器,是基于 CXL 协议的高带宽高容量内存扩展模组的核心芯片,芯片支持 CXL1.1/CXL2.0,内置内存控制器可驱动 DDR4/DDR5 内存模组,同时通过 CXL 接口和主机相连,为服务器系统提供高带宽低延迟的内存访问性能,并且支持丰富的 RAS 功能,MXC 主要应用于大数据、AI、云服务的内存扩展和池化
NVDIMM	指	Non-volatile DIMM,中文名称为非易失性双列直插内存模组,使用非易失性的 flash 存储介质来保存数据,设备掉电关机后,NVDIMM 模组上面的实时数据不会丢失
NVMe SSD	指	Non-Volatile Memory express Solid State Disk,指支持非易失性内存主机控制器接口规范的固态硬盘
NLP	指	Natural Language Processing,中文名称为自然语言处理,是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科,它是语言信息处理的一个分支,

PCIe 指 Peripheral Component Interconnect Express 的缩写,是一种高速电行计算机扩展总线标准,可实现高速电行点对点双通道高带宽食输。是全球应用最广泛的高性能外设接口之一,提供了高速传输带宽的解决方条,已经在多个领域中得到广泛果用,其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等 PCIe 4.0/5.0/6.0 指 语用于 PCIe 第四代第五代第六代的超高速时序整合芯片,主要解决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序个系、损耗大、完整性差等问题 PMIC 指 Power Management IC 的缩写,中文名称为电流程测等,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址命令控制信号 RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为电容控制器,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址命令控制信号 RDIMM " Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为电流程测率,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址命令控制信号 RDIMM " Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为电流程测电组,并用了RCD 宏片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为中境组,来用了RCD 宏行对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为中行检测。本报告特指中行检测集级器,是专用于 DDRS 内存模组的 医EPROM 《带电可擦可编写只读存储器》 心形容证证字(解中器)的缩写,是一种主流的时分多路复用,点对点的中行通信技术,即在发送编档多路低速并行信号转换成高速中行信号,作为一种重要的批准每样的分解器,是随机存取存储器的一种。通过转线的高速中连接,从18位在电影器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要未来,Serial Presence Detect 的缩写,是生在大型的中存储器只要保持地,里面储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 Sanall Outline DIMM,中文名称为小型双到直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指电址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指电址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,是要应用于最高计算机。UDIMM 指 Unbuffered DiMM,中文名称为为温度传感器。本报告特指用来实问题和DDRS 内存模组。如图书等的内存模组,指面计可扩充。			也是人工智能的核心课题之一。
算机扩展总线标准,可实现高速电行点对点双通道高带宽传输。是全	DCIa	也	
球应用最广泛的高性能外设接口之一,提供了高速传输常宽的解决方案。已经在多个领域中得到广泛采用,其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等 PCIe 4.0/5.0/6.0 指 透用于 PCIe 第四代/第五代/第六代的超高速时序整合芯片,主要解决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题 PMIC	rcie	1日	1 1
## 日空在多个领域中得到广泛采用,其中包括高性能计算、服务器。 存储。 网络、检测农和润费类电子产品等			
PCIe 4.05.0/6.0 持續 存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等 PCIe 4.05.0/6.0 指 适用于 PCIe 第四代第五代/第六代的超高速时序整合芯片,主要解决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题 PMIC 指 Power Management IC 的缩写,中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片 RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为奇存缓冲器,又称"寄存时时驱动器",用来缓冲水自内存控制器的地址命令控制信号 RDIMM 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为由传授组,主要应用于服务器内部的功能扩展上或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主核的问题 SPD 指 另下服务器内部的功能扩展上或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主核的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为申行检测。本报告特指电行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可缓与联接线器),是后在该域写现实存储器)。这上用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连收编码高速电行信号、经过传输媒体、光线或时隔线),最后在核收编程序户信号较级的不少企业,并且全体和不存储器只要的的物理,上面储存的数据就可以恒常保持。但当电力供应停止时,系统和储存的数据还可以恒常保持。但当电力供应停止时,系统和储存的数据还可以恒常保持。但当电力供应停止时,系统确结存的数据就可以恒常保持。但当电力供应停止时,系统 经存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速度存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于第2时未由的工作。中发系数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组的高速存线,但当电力供应停止时,来到出版的上标模组高度的传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组高度的传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组高度的传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组为存模组,主要应用于桌面计算机 Intel Corporation,如名字外体企业,是由标案就正是交易所上市公司 UPI 指 Ultra path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术, Tambus 指 Remeaus Electronic Corporation,知名学体企业,美国纳斯达克上市公司上联合工作,是有关键的			
PCIc 4.0/5.0/6.0 指 适用于 PCIe 第四代第五代/第六代的超高速时序整合芯片,主要解决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题 PMIC 指 Power Management IC 的缩写,中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDRS 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片。RCD 据 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存时争驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址。命令控制信号 RDIMM 据 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了 RCD 芯片对地址。命令控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器器 I 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Registered DIMM,中文名称为等存式双列直插内存模组,采用了 RCD 芯片对地址。命令,控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器器 是有限的问题。本报告特指电行检测集线器,是专用于 DDRS 内存模组的 EEPROM(带电可擦可擦写)该存储器)芯片,用来存储内存模组的关键需得多路低速并行信号转换成高速中行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、BCDES 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理是,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理是,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连技术,是附近种存储器只要保持通电、里面储存的数据就是以前的常导体系统,是指这种存储器只要保持通电、里面储存的数据就是是对实现的信息中内存模组间的高速缓存 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器只要保持通电、里面储存的数据就是以前其实在身上的时间的逐缓存。 SODIMM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测DDIS 内存模组通接的传感器。本报告特指用来实时监测DDIS 内存模组通接的传感器。本报告特指用来实时监测的证据中不是实际的影响,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TODIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于能应用的工程的问题的内存模组,主要应用于定面计算机。UT PM PM PM PM PM PM 是 PM			
Retimer 决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题 PMIC 指Power Management IC 的缩写,中文名称为也源管理芯片。本报告特指在DDRS 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片 RCD 指Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号比钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址/命令/控制信号工作对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Riser Card 指Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为净存线组,主要应用于服务器 Riser Card 指用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指Scrial Presence Detect 的缩写,中文名称为中行检测。本报告特指电行检测集线器。是专用于 DDRS 内存模组的关键配置信息。 Card Presence Detect 的缩写,中文名称为中行检测。本报告特指电 可擦可 编写设定存储器)芯片,用来存储内存模组的置,是一种主流的时分多路复用,应对点的电行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速电行信号。经过传输媒体、代域铜铁线),是后在转收端将高速电行信号。新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速电差。 Kartangenetal Sandarangenetal San	DCI 4.0/5.0/6.0	- TIV	
PMIC 指 Power Management IC 的缩写,中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDRS 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片。本报告特指在 DDRS 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片。 RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址/命令控制信号RDIMM 指 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了 RCD芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Riser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中之名称为中行检测。本报告特指中行检测集线器,是专用于 DDRS 内存模组的 EEPROM(带电可擦可编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SeriDes 指 SERializer(中行器)/DEScrializer(解中器)的缩写,是一种主流的时分多路复用。应对点的电行通信技术、即在发送端将多路低速并行信号转换成高速电行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、Seribes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连接术。Seribes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连接术。Seribes 建筑存储器为中央循路与中央循路与中央系统,是自由力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为为强度传感器。本报告特指用来实时监测 DDRS 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Tobuffered DIMM,中文名称为为型效直插内存模组,主要应用于笔记术电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为强度传感器。本报告特指用来实时监测 DDRS 内存模组温度的传感器 UDIM 指 Ultura Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术、通常的主导体。		指	
PMIC 指 Power Management IC 的缩写,中文名称为电源管理芯片。本报告特指在 DDR5 内存模组上为各个器件提供多路电源的芯片 RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存时争驱办器",用来缓冲来自内存控制器的地址/命令控制信号 RDIMM 指 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Riser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为串行检测。本报告特指电行检测集线器,是专用于 DDRs 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写)误存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer (串行器) /DEScrializer (解串器)的缩写,是一种主流的时分多路复用,应对点的串行通信技术、即在发送端将多路低速并行信号转换或高速电行信号重新转换换低速并行信号。作为一种重要的底层技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,厂运加用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,厂运加用于服务器、汽车电子、通信等场寿态随机存取存储器只要保持通电、里面储存的数据或可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓停 SCDIMM 指 TS 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑内存模组,主要应用于笔记本电脑内容线线上、主要应用于笔记本电脑侧DDRS 内存模组温度的传感器。本报告特指用来实的协调与内存模组,主要应用于全记本电脑侧与内容线线上、表面的中间等的内存模组,主要应用于全间中的上标公司 UPI 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无经产政内直接内存模组,主要应用于全间上涨的上标公司 UPI 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无经产政的重确的内存模组,主要应用于全部分别上市公司 UPI 指 UntraPath Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术、Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 证据的 指 用于现代的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 证据的 指 用于企业的半导体企业,美国纳斯拉	Retiffer		
据在 DDRS 內存模组上为各个器件提供多略电源的芯片 RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存的种驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址/命令控制信号 RDIMM 指 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,来用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为申行检测。本报告特指申行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM(带电可擦可编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息。 SerDes 据 SERializer (申行器)/DEScrializer (解申器)的缩写,是一种主流的时分多路复用,点对点的申行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速申行信号,经过传输媒体(光缆或制线),最后在接收端将高速申行信号等重新转换成低速并行信号(作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连络工作。Ratic Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为光缓冲双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 本报告特指,来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器。本报告特指,来实时监测 DDR5 内存模组是的传感器。本报告特指和控制的工作公司 UDIM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,主要应用于桌面计算机 UDIM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无线中及列直插内存模组,主要应用于原面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术, Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的 DRAM 制造商 大和工作工作。 据述证据,是如名的半导体解决方案供应商	DMIC	11/2	
RCD 指 Registering Clock Driver 的缩写,中文名称为寄存缓冲器,又称"寄存时钟驱动器",用来缓冲来自内存控制器的地址命令控制信号 RDIMM 指 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了 RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Riser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 BETal Presence Detect 的缩写,中文名称为串行检测。本报告特指中行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer (申行器) / DEScrializer (解中器) 的缩写,是一种主流的时分多路复用。点对点的串行通信技术、即在发送端将多格低速并行信号转换成高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCle、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速 互连 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器只要保持通电,型固储存的数据述已会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM、中文名称为少型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM、中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器。无需做任何时序调整的内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器。从后转线中发射的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,即是应用于变列,所谓的工程数的工程,在企业,是国纳斯达克上市公司工程,并未被成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成	PMIC	뒴	
BIMM 指 Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了RCD 芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务器 Biser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 Srial Presence Detect 的缩写,中文名称为申行检测。本报告特指申行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的连PROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的连PROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的还是一种主流的时分多路复用。点对点的申行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速申行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收或端将高速申行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收或端将高速中行信号重新转换成低速并行信号作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如PCIc、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 Tramperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,主要应用于集面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,隔距电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司	DCD	111/	
器	RCD	指	
Riser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为串行检测。本报告特指串行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer (串行器) /DESerializer (解串器) 的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 器品 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器,是随机存取存储器,是随机存取存储器,是随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术、Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc:于 2019 年被编萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的 PSAM 制造商 美光科技 指 世界知名的 PSAM 制造商	RDIMM	指	Registered DIMM,中文名称为寄存式双列直插内存模组,采用了RCD
Riser Card 指 用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为串行检测。本报告特指串行检测集线器,是专用于 DDRS 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的 医EPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的 这键配置信息 SerDes 指 SERializer (串行器) /DESerializer (解串器) 的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号。经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收落高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连报,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为无缓序感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需由实际证券交易所上市公司指加速的上市公司指加速的上市公司,所以下市公司,在全域、指加速的上市公司,并未有的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、其实的工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工			芯片对地址、命令、控制信号进行缓冲的内存模组,主要应用于服务
无法将众多功能模块集成至主板的问题 SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为申行检测。本报告特指串行检测集线器,是专用于 DDRS 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器) 芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer (串行器) / DESerializer (解串器) 的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的申行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速申行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端将高速申行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,非要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需除电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 Intel Corporation,知名半导体企业,美国纳斯达克上市公司 其相比解知名的半导体及电子企业			器
SPD 指 Serial Presence Detect 的缩写, 中文名称为串行检测。本报告特指电行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM (带电可擦可编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer (串行器) /DEScrializer (解串器)的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术、即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术、SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随从存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 / 下笔记本电脑 / 下面,中文名称为元缓冲双列直插内存模组,非要应用于笔记本电脑 / 上面,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,非更应用于笔记者电影 / 上面,是有一个模组,是可以上面,是有一个模组,是可以上面,是有一个模组,是可以上面,是有一个模型,由于有一个模型,由于有一个模型,由于有一个模型,由于有一个模型,由于有一个模型,由于有一个模型,由于有一个型,由于有一个型,是有对的。是有对的方式的一个型,可以上面,可以上面,可以上面,可以上面,可以上面,可以上面,可以上面,可以上面	Riser Card	指	用于服务器内部的功能扩展卡或转接卡,旨在解决服务器空间有限、
行检测集线器,是专用于 DDR5 内存模组的 EEPROM(带电可擦可编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer(申行器)/DESerializer(解申器)的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端将高速串行信号是新转换成低速并行信号、修作为一种重要的成层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UIVI 指 UItra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,瑞萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 Intel Croporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司			无法将众多功能模块集成至主板的问题
编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息 SerDes 指 SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端内高速串行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,隔产电子组制 Integrated Device Technology,Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,知名半导体企业,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体解决方案供应商	SPD	指	Serial Presence Detect 的缩写,中文名称为串行检测。本报告特指串
SerDes 指 SERializer (串行器) /DESerializer (解串器) 的缩写,是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号。经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术。SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑型,工作之间,不是有效的数据或可以恒常保持,但当电力供应停止时,以下的工作。 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用手桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术。 履产电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业			
时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,非地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,由更应用于桌面计算机 Intel Temperature Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业			编写只读存储器)芯片,用来存储内存模组的关键配置信息
信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,非地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司英特尔	SerDes	指	SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的缩写,是一种主流的
收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDRS 内存模组温度的传感器 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,瑞萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司			时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行
技术, SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连 SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbiffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 连星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中电子设在股内			信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接
SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, 需萨电子 描 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 更早电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层
SRAM 指 Static Random-Access Memory 的缩写,中文名称为静态随机存取存储器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, 需萨电子 描 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			技术,SerDes 通常作为一些重要协议(比如 PCIe、USB、以太网等)
器,是随机存取存储器的一种。所谓的"静态",是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			的物理层,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连
保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持,但当电力供应停止时,	SRAM	指	
SODIMM 指 SRAM 储存的数据还是会消失,主要用作 CPU 与内存模组间的高速缓存 SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 瑞萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的PRAM制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国子投资控股有限公司			
SODIMM 指 Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 其 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的DRAM制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			
SODIMM指Small Outline DIMM,中文名称为小型双列直插内存模组,主要应用于笔记本电脑TS指Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器UDIMM指Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机UPI指Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子瑞萨电子指Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司IDT指Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购Rambus指Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司英特尔指Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司三星电子指世界知名的半导体及电子企业海力士指世界知名的 DRAM 制造商美光科技指世界知名的半导体解决方案供应商中电投控指中国电子投资控股有限公司			
于笔记本电脑 TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的图AM制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国中子投资控股有限公司			
TS 指 Temperature Sensor 的缩写,中文名称为温度传感器。本报告特指用来实时监测 DDR5 内存模组温度的传感器 UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,需萨电子 瑞藤电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司	SODIMM	指	
UDIMM 指 Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机 UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, 需萨电子 瑞藤电子 指 Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司	THO.	114	
UDIMM指Unbuffered DIMM,中文名称为无缓冲双列直插内存模组,指地址和控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机UPI指Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,瑞萨电子指Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司IDT指Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购Rambus指Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司英特尔指Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司三星电子指世界知名的半导体及电子企业海力士指世界知名的 DRAM 制造商美光科技指世界知名的半导体解决方案供应商中电投控指中国电子投资控股有限公司	TS	指	•
控制信号不经缓冲器,无需做任何时序调整的内存模组,主要应用于桌面计算机UPI指Ultra Path Interconnect 的缩写,Intel 一种外部总线技术,瑞萨电子指Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司IDT指Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购Rambus指Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司英特尔指Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司三星电子指世界知名的半导体及电子企业海力士指世界知名的 DRAM 制造商美光科技指世界知名的半导体解决方案供应商中电投控指中国电子投资控股有限公司	IIDD C f	114	
UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, 瑞萨电子 指 Renesas Electronic Corporation, 知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司	UDIMM	指	
UPI 指 Ultra Path Interconnect 的缩写, Intel 一种外部总线技术, 瑞萨电子 指 Renesas Electronic Corporation, 知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司 IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			
瑞藤电子指Renesas Electronic Corporation,知名半导体企业,日本东京证券交易所上市公司IDT指Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购Rambus指Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司英特尔指Intel Corporation,世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司三星电子指世界知名的半导体及电子企业海力士指世界知名的 DRAM 制造商美光科技指世界知名的半导体解决方案供应商中电投控指中国电子投资控股有限公司	TIDI	112	
IDT 指 Integrated Device Technology, Inc.于 2019 年被瑞萨电子收购 Rambus 指 Rambus Inc.,美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation, 世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			
Rambus 指 Rambus Inc., 美国纳斯达克上市公司 英特尔 指 Intel Corporation, 世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司	垢腔甩士	指	•
英特尔 指 Intel Corporation, 世界知名的半导体企业,美国纳斯达克上市公司 三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			-
三星电子 指 世界知名的半导体及电子企业 海力士 指 世界知名的 DRAM 制造商 美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			
海力士指世界知名的 DRAM 制造商美光科技指世界知名的半导体解决方案供应商中电投控指中国电子投资控股有限公司	英特尔		
美光科技 指 世界知名的半导体解决方案供应商 中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			
中电投控 指 中国电子投资控股有限公司			世界知名的 DRAM 制造商
	美光科技	指	世界知名的半导体解决方案供应商
嘉兴芯电 指 嘉兴芯电投资合伙企业 (有限合伙)		指	中国电子投资控股有限公司
	嘉兴芯电	指	嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)

指	珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临理投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临丰投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临骥投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临利投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临国投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临桐建发投资合伙企业(有限合伙)	
指	上海临齐投资合伙企业(有限合伙)	
指	嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)	
指	嘉兴莫奈股权投资合伙企业(有限合伙)	
指	WLT Partners, L.P.	
指	Xinyun Capital Fund I, L.P.	
指	Xinyun Capital Fund, L.P.	
指	Xinyun Capital Fund III, L.P.	
指	Intel Capital Corporation	
指	《中华人民共和国证券法》	
指	《中华人民共和国公司法》	
指	《澜起科技股份有限公司章程》	
	指指指指指指指指指指指	

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	澜起科技股份有限公司
公司的中文简称	澜起科技
公司的外文名称	Montage Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Montage Technology
公司的法定代表人	杨崇和
公司注册地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司注册地址的历史变更情况	2021年度,公司注册地址发生变更变更前注册地址为:上海
	市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6;变更后注册地址为:上海市
	徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
公司办公地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.montage-tech.com/cn
电子信箱	ir@montage-tech.com
报告期内变更情况查询索引	_

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	傅晓	孔旭
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层	上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 16 层
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
传真	021-5426 3132	021-5426 3132
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层
报告期内变更情况查询索引	-

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/		

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

		丰世:	九 中州: 八氏中
主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	927,616,181.62	1,927,334,132.29	-51.87
归属于上市公司股东的净利润	81,855,802.84	680,956,480.43	-87.98
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,812,023.94	493,067,665.53	-99.23
经营活动产生的现金流量净额	146,285,689.70	617,991,509.65	-76.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	10,114,861,304.56	9,912,186,393.65	2.04
总资产	10,943,151,128.31	10,686,045,951.98	2.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.07	0.60	-88.33
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.60	-88.33
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.003	0.44	-99.32
加权平均净资产收益率(%)	0.81	7.66	减少 6.85 个百分点

	扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.04	5.54	减少 5.50 个百分点
7	研发投入占营业收入的比例(%)	32.63	10.68	增加 21.95 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用

- 1、报告期内公司实现营业收入 9.28 亿元,较上年同期下降 51.87%,主要是受服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响。
- 2、报告期内归属上市公司股东的净利润较上年同期下降 87.98%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 99.23%。主要是因为: (1)公司营业收入较上年同期下降 51.87%; (2)公司保持高强度研发投入,报告期内研发投入金额为 3.03 亿元,较上年同期增长 47.03%; (3)报告期内公司公允价值变动收益较上年同期减少 2.22 亿元; (4)报告期内公司计提的资产减值损失较上年同期增加 1.45 亿元。
- 3、2023 年第二季度,公司多项经营指标环比明显改善。随着 DDR5 内存接口及模组配套芯片出货量较上季度显著提升,公司 2023 年第二季度实现营业收入 5.08 亿元,环比增长 21.11%;实现归属上市公司股东的净利润 0.62 亿元,环比增长 215.08%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 0.89 亿元,环比增长 75.02%;受益于 DDR5 内存接口芯片出货量占比提升,公司 2023 年第二季度毛利率为 58.83%,较第一季度提升 5.54 个百分点。
- 4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降均是由于公司净利润下降所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免	1,345,013.44	第十节 七、67
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	70,243,515.52	第十节 七、67
委托他人投资或管理资产的损益	4,052,775.02	第十节 七、68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、衍生金融负债。 衍生金融资产、交易性金融资产、资生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,156,423.40	第十节 七、68、70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,775.00	第十节 七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,696,252.73	结构性存款投资 第十节 七、68
减: 所得税影响额	5,606,425.61	
少数股东权益影响额 (税后)	93,153.80	

合计 78,043,778.90

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用

九、 非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

报告期内公司股份支付费用为 0.69 亿元,该费用计入经常性损益,对归属于上市公司股东的净利润影响为 0.59 亿元(已考虑相关所得税费用的影响)。因此,报告期内剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元,较上年同期下降 80.95%;报告期内剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.63 亿元,较上年同期下降 88.63%。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家集成电路设计企业,集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用,成为现代日常生活中必不可少的组成部分。移动互联时代后,5G、云计算、AI 计算、高性能计算、智能汽车等应用领域的快速发展和技术迭代,正推动集成电路产业进入新的成长周期。

集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业,属于资本与技术密集型行业。

(1) 服务器市场行业情况

公司的产品内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、津速®CPU 以及混合 安全内存模组等主要应用于服务器,因此,服务器行业的发展情况与公司业务紧密相关。服务器 是数据中心的"心脏",其本质是一种性能更高的计算机,但相较于普通计算机,服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性,运行更快,负载更高。基于全球数据总量的爆发式增长以及数据向云端迁移的趋势,新的数据中心建设热度不减,同时围绕 新增数据的处理和应用,云计算、人工智能、虚拟现实和增强现实等数字经济方兴未艾,服务器作为基础的算力支撑,从长远来看,整体服务器市场将持续保持高景气度。

2023 年上半年,受宏观环境影响,服务器及计算机行业需求下滑,行业整体面临去库存的压力。但随着 AIGC 的快速发展,将有望带动 AI 服务器的需求增加,从而一定程度上缓解行业去库存的压力。TrendForce 集邦咨询预计,2023 年 AI 服务器(包含搭载 GPU、FPGA、ASIC 等)全球出货量近 120 万台,年增 38.4%,占整体服务器出货量近 9%,至 2026 年将占 15%。

(2) 内存模组行业情况

内存模组是当前计算机架构的重要组成部分,作为 CPU 与硬盘的数据中转站,起到临时存储数据的作用,其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。按应用领域不同,内存模组可分为: 1、服务器内存模组,其主要类型为 RDIMM、LRDIMM,相较于其他类型内存模组,服务器内存模组由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升,对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求; 2、普通台式机、笔记本内存模组,其主要类型为 UDIMM、SODIMM。而平板、手机内存主要使用的 LPDDR 通过焊接至主板或封装在片上系统上发挥功能。

内存模组行业的发展主要来自于技术的更新迭代和计算机生态系统的推动。内存模组的发展有着清晰的技术升级路径,JEDEC 组织定义内存模组的组成构件、性能指标、具体参数等,2021年 DDR5 第一子代相关产品已开始量产,内存模组正在从 DDR4 世代开始向 DDR5 世代切换,同时 JEDEC 已初步完成 DDR5 第二子代、第三子代产品标准制定。内存模组与 CPU 是计算机的两个核心部件,是计算机生态系统的重要组成部分,支持新一代内存模组的 CPU 上市将推动内存模组的更新换代。支持 DDR5 的主流桌面级 CPU 已于 2021年正式发布,普通台式机/笔记本电脑 DDR5 内存模组逐渐上量;支持 DDR5 的主流服务器 CPU 于 2022年底至 2023年初正式发布,DDR5 服务器内存模组渗透率将持续提升。

全球 DRAM 行业市场 90%以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据,他们也是公司内存接口芯片及内存模组配套芯片主要的下游客户。

(3) 内存接口芯片及内存模组配套芯片行业情况

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件,其主要作用是提升内存数据访问的速度及 稳定性,满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下:	妾口芯片的发展演变情:	况如下:
------------------	-------------	------

内存接口 芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI (德州仪器)、英特尔、西门子、 Inphi、澜起科技、IDT 等	2004年-2008年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压, 最高可支持 1866MT/s 的运行 速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、 TI(德州仪器)等	2008年-2014年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压, 最高可支持 3200MT/s 的运行 速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013年-2017年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压, 可实现 4800MT/s 的运行速 率,并在此产品基础上,继续 研发 5600MT/s、6400MT/s 等 产品	澜起科技、瑞萨电子(原 IDT)、 Rambus	2017 年至今

从 2016 年开始,DDR4 技术的发展进入了成熟期,成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量,JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术 规格,增加了多种功能,用以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代,从 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0 到 Gen2plus,每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升,DDR4 最后一个

子代产品 Gen2plus 支持的最高传输已达 3200MT/s。随着 JEDEC 组织不断完善对 DDR5 内存接口产品的规格定义,DDR5 内存技术正在逐步实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 第一子代内存接口芯片相比于 DDR4 最后一个子代的内存接口芯片,采用了更低的工作电压(1.1V),同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。从 JEDEC 已经公布的相关信息来看,DDR5 内存接口芯片已经规划了三个子代,支持速率分别是 4800MT/s、5600MT/s、6400MT/s,预计后续可能还会有 1~4 个子代,可见通过不断的技术创新,实现更高的传输速率和支持更大的内存容量将是内存接口芯片行业未来发展的趋势和动力。

根据 JEDEC 组织的定义,在 DDR5 世代,服务器内存模组上除了需要内存接口芯片之外,同时还需要配置三种配套芯片,包括一颗 SPD 芯片、一颗 PMIC 芯片和两颗 TS 芯片;普通台式机、笔记本电脑的内存模组 UDIMM、SODIMM 上,需要配置两种配套芯片,包括一颗 SPD 芯片和一颗 PMIC 芯片。

目前 DDR5 内存接口芯片的竞争格局与 DDR4 世代类似,全球只有三家供应商可提供 DDR5 第一子代的量产产品,分别是公司、瑞萨电子和 Rambus,公司在内存接口芯片的市场份额保持稳定。在配套芯片上,报告期内,SPD 和 TS 主要的两家供应商是公司和瑞萨电子; PMIC 的竞争对手更多,竞争态势更复杂。

为了满足不断增长的 AI 处理对更高带宽、更高容量内存模组需求,JEDEC 组织目前正在制定服务器 MRDIMM(Multiplexed Rank DIMM)内存模组相关技术标准。MRDIMM 内存模组采用了 LRDIMM "1+10" 的基础架构,与普通 LRDIMM 相比,MRDIMM 内存模组可以同时访问内存模组上的两个阵列,提供双倍带宽,第一代产品最高支持 8800MT/s 速率,预计在 DDR5 世代还会有两至三代更高速率的产品。服务器高带宽内存模组需要搭配的内存接口芯片为 MRCD 芯片和MDB 芯片,与普通的 RCD 芯片、DB 芯片相比,设计更为复杂、速率更高。

在桌面端,随着 DDR5 传输速率持续提升,到 DDR5 中期,原本不需要信号缓冲的 UDIMM、SODIMM(主要用于台式机和笔记本电脑),将需要一颗时钟驱动器(Clock Driver)对内存模组的时钟信号进行缓冲再驱动,从而提高时钟信号的信号完整性和可靠性。目前 JEDEC 组织正在制定 CUDIMM 和 CSODIMM 内存模组相关标准,包括其中的 CKD 芯片相关标准,将应用于支持6400MT/S 及以上速率的台式机和笔记本电脑。

关于 MRCD/MDB 芯片和 CKD 芯片,公司正积极参与国际标准制定和产品研发。

(4) 时钟芯片行业情况

时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中,时钟脉冲是集成电路运转的节拍器,在电子系统中扮演着"心脏"的重要角色。高频/高性能数字模块的正确运行需要时钟芯片提供精准的时钟脉冲(节拍)来同步运算操作和数据传输交互。时钟脉冲的性能决定了系统是否能运行到目标速度,时钟芯片不达标有可能导致模块或设备无法运作。

因此,时钟芯片提供的输出时钟需要具备极高的可靠性、宽广的输出频率范围、优良的抖动特性以及扩频功能。

目前,时钟芯片种类主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片和时钟缓冲芯片等细分产品。时钟 发生器是根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片,它是时钟芯片的一个重要类别,是数据 中心、工业控制、新能源汽车等领域的基础芯片;去抖时钟芯片是为其他芯片提供低抖动低噪声 的参考时钟的芯片;时钟缓冲芯片是用于时钟脉冲复制、格式转换、电平转化等功能的芯片。

根据 Market Data Forecast 的数据,2021 年时钟芯片的市场规模合计为18.82 亿美元,预计到2027年可达到30.19 亿美元。由于时钟芯片在电子系统中广泛且重要的作用,同时其设计难度较大、技术水平要求较高,因此该类产品的主要市场份额长期被少数几家美日厂商占据。

(5) PCIe 及 PCIe Retimer 芯片行业情况

PCIe 协议是一种高速串行计算机扩展总线标准,自 2003 年诞生以来,近几年 PCIe 互连技术发展迅速,传输速率基本上实现了每 3-4 年翻倍增长,并保持良好的向后兼容特性。PCIe 协议已由 PCIe 4.0 发展为 PCIe 5.0,传输速率已从 16GT/s 提升到 32GT/s,到 PCIe 6.0,传输速率将进一步提升到 64GT/s。随着 PCIe 协议传输速率的快速提升,并依托于强大的生态系统,平台厂商、芯片厂商、终端设备厂商和测试设备厂商的深入合作,PCIe 已成为主流互连接口,全面覆盖了包括 PC 机、服务器、存储系统、手持计算等各种计算平台,有效服务云计算、企业级计算、高性能计算、人工智能和物联网等应用场景。

然而,一方面随着应用不断发展推动着 PCIe 标准迭代更新,速度不断翻倍,另一方面由于服务器的物理尺寸受限于工业标准并没有很大的变化,导致整个链路的插损预算从 PCIe3.0 时代的 22dB 增加到了 PCIe 4.0 时代的 28dB,并进一步增长到了 PCIe 5.0 时代的 36dB。

如何解决 PCIe 信号链路的插损问题,提高 PCIe 信号传输距离是业界面临的重要问题。一种思路是选用低损 PCB,但价格高昂,仅仅是主板就可能会带来较大的成本增加,而且并不能有效覆盖多连接器应用场景;另一种思路是引入适当的链路扩展器件如 Retimer,使用 PCIe Retimer 芯片,采用模拟信号和数字信号调理技术、重定时技术,来补偿信道损耗并消除各种抖动的影响,从而提升 PCIe 信号的完整性,增加高速信号的有效传输距离。

因此,PCIe Retimer 芯片作为 PCIe 协议升级迭代背景下新的芯片需求,其主要解决数据中心、服务器通过 PCIe 协议在数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。相比于市场其他技术解决方案,现阶段 Retimer 芯片的解决方案在性能、标准化和生态系统支持等方面具有一定的比较优势,未来根据系统配置,Retimer 芯片可以灵活地切换 PCIe 或 CXL 模式,更受用户青睐。

而随着传输速率从 PCIe 4.0 的 16GT/s 到 PCIe 5.0 的 32GT/S,再次实现翻倍,Retimer 芯片技术路径的优势更加明显,Retimer 芯片的需求呈"刚性化"趋势。有研究预测,到 PCIe 5.0 时代,PCIe Retimer 芯片有望为行业主流解决方案。

(6) AI 芯片行业情况

现阶段,按基本功能划分,AI 芯片可分为训练芯片和推理芯片;按技术路径划分,AI 芯片可分为 GPU、FPGA、ASIC 芯片。

近年来人工智能的发展呈现出数据体量爆发式增长态势,算法模型的参数量指数级增加,以加速计算为核心的算力中心对 AI 芯片的需求不断扩大。除了传统的监控和计算机视觉等业务,AI 在向量检索、搜索推荐广告上的应用快速发展,在自然语言处理(NLP)上,特别是 LLM(large language models)方向,更是于近期达到了里程碑式的进展,以 ChatGPT 为首的生成类模型已经成为了人工智能的新热点。ChatGPT 等 AI 大模型已经呈现初步的商业规模,技术服务底座加速成型,关注度和行业应用渗透度上呈现很强活力。多模态大模型在模型参数和榜单准确率上持续突破,微软、百度、阿里等企业都在持续增加投入引领行业发展。

以 ChatGPT 为代表的基于海量多源数据的大模型,对算力的需求非常高,随着 AI 模型和应用的进一步发展和规模化,算力需求将持续释放,大算力芯片的市场规模持续增长,将快速推动 AI 芯片的性能升级。

基于 AI 应用未来巨大的应用潜力,国内外知名科技企业都在持续加大相关领域的投入。根据 IDC《全球人工智能支出指南》做出最新预测,全球 AI 支出(包括以 AI 为中心的各类系统的软件、硬件与服务支出),在 2023 年将达到 1540 亿美元,较 2022 年同比增长 26.9%。同时,IDC 预测,到 2026 年 AI 相关产业规模支出超过 3000 亿美元,2022 至 2026 年的复合增长率达到 27%。

2023年6月,AMD 在其"数据中心与人工智能技术首映会"上预计:到 2027年,数据中心 AI 加速器总潜在市场规模将增长5倍,从今年的300亿美元左右,以超过50%的复合年增长率增长到2027年的1500亿美元以上。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 内存接口芯片及内存模组配套芯片

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可,公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。

产品标准制定方面,公司是全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会的董事会成员之一,在 JEDEC 下属的三个委员会及分会中担任主席职位,深度参与 JEDEC 相关产品的标准制定。其中,公司牵头制定多款 DDR5 内存接口芯片标准,包括第一子代、第二子代、第三子代内存接口芯片及第一子代高带宽内存接口芯片 MDB等,并积极参与 DDR5 第一子代 CKD 芯片和 DDR5 内存模组配套芯片标准制定。

技术实力方面,公司处于国际领先水平。公司发明的 DDR4 全缓冲"1+9"架构被 JEDEC 国际标准采纳。该架构在 DDR5 世代演化为"1+10"框架,继续作为 LRDIMM 的国际标准,并进一步作为基础架构衍生出 MRDIMM 国际标准。在 DDR5 世代,公司在内存接口芯片领域继续全球领跑,进一步巩固了在该领域的优势。2022年5月,公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD芯片。2022年9月,公司发布业界首款 DDR5 第一子代 CKD 芯片工程样片。2022年12月,公

司发布业界首款 DDR5 第三子代 RCD 芯片工程样片。

市场份额方面,公司在 DDR4 世代逐步确立了行业领先优势,是全球可提供 DDR4 内存接口芯片的三家主要厂商之一,占据全球市场的重要份额。在 DDR5 世代,公司继续领跑,内存接口芯片的市场份额保持稳定。公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案,是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

(2) PCIe Retimer 芯片

在 PCIe 4.0 时代,公司是全球能够提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家企业之一;在 PCIe 5.0 时代,2023年1月,公司量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片,是全球第二家宣布量产该产品的厂家。作为 PCIe 相关的底层技术,公司的 Serdes IP 已实现突破,相关 IP 已应用到公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片上。

(3) MXC 芯片

2022年5月,公司发布全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片 (MXC)。该 MXC 芯片专为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计,可大幅扩展内存容量和带宽,满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求。

MXC 芯片推出以来,公司迅速和国内外主要的模组厂商,服务器系统厂商和云服务厂商展开合作,积极推进基于 MXC 芯片的模组项目设计。目前已经有多家客户推出了采用澜起科技 MXC 芯片的 CXL 内存模组及板卡,并在相关服务器平台上通过基本功能验证。公司也在进一步与更多合作伙伴一起探索 CXL 内存扩展和池化在实际业务场景中的应用和落地,保持在这一市场中的领先优势。

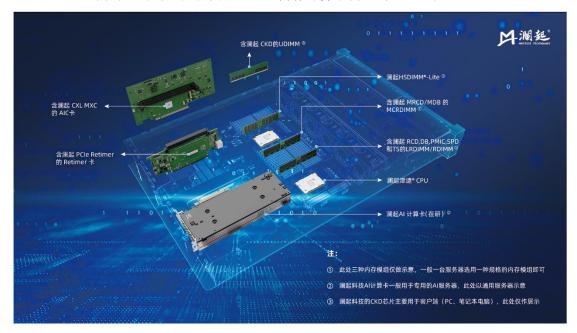
(4) 津速®服务器平台

津逮®服务器平台是公司面向中国市场设计的本土服务器平台解决方案,其技术具有独创性、 先进性,且该产品线可持续更新迭代。鉴于服务器 CPU 以及内存模组的市场准入门槛较高,需要 较长的测试及认证周期,公司作为行业生态的新进入者,需要一定时间在该领域立足。

经过多年的市场拓展,津速®服务器平台已具备一定的客户基础及市场份额,持续的更新迭代提高了津速®CPU 的产品竞争力,坚持不懈的客户导入和及时的本地服务也逐步获得客户与市场的认可。2023年2月,搭载澜起津速®CPU 的一款服务器产品成功通过专家组检测评审,入选"首批可信计算认证产品",获颁"可信计算产品认证证书"。公司自 2019年推出津速®CPU 以来,一直致力于满足本土市场对安全可信计算的需求,不断推进产品更新迭代。相较于市场上其他服务器 CPU 品牌,津速®CPU 不仅在性能和生态兼容性方面比肩国际主流品牌,而且可提供经权威机构认证的硬件信任根,保障计算过程和计算资源不被破坏和篡改,守卫云环境下的数据中心硬件安全。

(二) 报告期内公司所从事的主要业务

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前公司拥有两大产品线,互连类芯片产品线和津建[®]服务器平台产品线。其中,互连类芯片产品主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、CKD 芯片等,津速[®]服务器平台产品包括津速[®]CPU 和混合安全内存模组(HSDIMM[®])。同时,公司正在研发基于"近内存计算架构"的AI 芯片。



公司产品示意图

互连类芯片产品线

1、内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组(又称"内存条")的核心逻辑器件,作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套,并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能(如稳定性、运行速度和功耗等)的全方位严格认证,才能进入大规模商用阶段。因此,研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关,还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

现阶段,DDR4 及 DDR5 内存接口芯片按功能可分为两类:一是寄存缓冲器(RCD),用来缓冲来自内存控制器的地址、命令、时钟、控制信号;二是数据缓冲器(DB),用来缓冲来自内存控制器或内存颗粒的数据信号。RCD与 DB组成套片,可实现对地址、命令、时钟、控制信号和数据信号的全缓冲。仅采用了 RCD 芯片对地址、命令、时钟、控制信号进行缓冲的内存模组通常称为 RDIMM(寄存双列直插内存模组),而采用了 RCD 和 DB套片对地址、命令、时钟、控制信号及数据信号进行缓冲的内存模组称为 LRDIMM(减载双列直插内存模组)。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,长期致力于为新一代服务器平台提供符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变,公司先后推

出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片,可应用于各种缓冲式内存模组,包括 RDIMM 及 LRDIMM 等,满足高性能服务器对高速、大容量的内存系统的需求。目前,公司的 DDR4 及 DDR5 内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域,并占据全球市场的重要份额。



DDR4 世代的内存接口芯片产品目前仍是市场的主流产品,报告期内以 DDR4 Gen2 Plus 子代为主。公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下:

DDR4 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2400
Gen2 DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2666
Gen2 DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 RCD 芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM,支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 DB 芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达 DDR4-3200

DDR5 是 JEDEC 标准定义的第 5 代双倍速率同步动态随机存取存储器标准。与 DDR4 相比, DDR5 采用了更低的工作电压(1.1V),同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步,其支持的最高速率可超过 6400MT/S,是 DDR4 最高速率的 2 倍以上。

公司 DDR5 内存接口芯片产品及其应用情况如下:

DDR5 内存接口芯片产品	应用
Gen1.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达 DDR5-4800
Gen1.0 DDR5 DB 芯片	DDR5 LRDIMM,支持速率达 DDR5-4800
Gen2.0 DDR5 RCD 芯片	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达 DDR5-5600

- (1) DDR5 第一子代 RCD 芯片支持双通道内存架构,命令、地址、时钟和控制信号 1:2 缓冲,并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准,支持 DDR5-4800 速率,采用 1.1V 工作电压,更为节能。该款芯片除了可作为中央缓冲器单独用于 RDIMM 之外,还可以与 DDR5 DB 芯片组成套片,用于 LRDIMM,以提供更高容量、更低功耗的内存解决方案。
 - (2) DDR5 第一子代 DB 芯片是一款 8 位双向数据缓冲芯片,该芯片与 DDR5 RCD 芯片一

起组成套片,用于 DDR5 LRDIMM。该芯片符合 JEDEC 标准,支持 DDR5-4800 速率,采用 1.1V 工作电压。在 DDR5 LRDIMM 应用中,一颗 DDR5 RCD 芯片需搭配十颗 DDR5 DB 芯片,即每个子通道配置五颗 DB 芯片,以支持片上数据校正,并可将数据预取提升至最高 16 位,从而为高端多核服务器提供更大容量、更高带宽和更强性能的内存解决方案。

- (3) 2022 年 5 月,公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片。DDR5 第二子代 RCD 芯片支持双通道内存架构,命令、地址、时钟和控制信号 1:2 缓冲,并提供奇偶校验功能。该芯片符合 JEDEC 标准,支持 DDR5-5600 速率,采用 1.1V 工作电压,更为节能。
- (4) 2022 年 12 月,公司在业界率先推出 DDR5 第三子代 RCD 芯片工程样片。DDR5 第三子代 RCD 芯片支持的数据速率高达 6400MT/s,与第二子代相比,最高支持速率提升 14.3%,与第一子代相比,提升 33.3%。

2、DDR5 内存模组配套芯片

根据 JEDEC 标准, DDR5 内存模组上除了内存颗粒及内存接口芯片外, 还需要三种配套芯片, 分别是串行检测集线器(SPD)、温度传感器(TS)以及电源管理芯片(PMIC)。

公司 DDD5	内存模组配套芯片产品及其应用情况	<i>+</i> π ⊤
- 公里 リリスシ	内径煤组置集心片广面及县州用值优	4U P:

DDR5 内存模组配套芯片产品	应用
DDR5 SPD	DDR5 RDIMM、LRDIMM、UDIMM 和 SODIMM
DDR5 TS	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM
DDR5 PMIC(低/高电流)	DDR5 RDIMM 和 LRDIMM

(1) 串行检测集线器 (SPD)

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代串行检测集线器(SPD),芯片内部集成了 8Kbit EEPROM、I2C/I3C 总线集线器(Hub)和温度传感器(TS),适用于 DDR5 系列内存模组(如 LRDIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM等),应用范围包括服务器、台式机及笔记本内存模组。 SPD 是 DDR5 内存模组不可或缺的组件,也是内存管理系统的关键组成部分,其包含如下几项功能:

第一,其内置的 SPD EEPROM 是一个非易失性存储器,用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。根据 JEDEC 的内存规范,每个内存模组都需配置一个 SPD 器件,并按照 JEDEC 规范的数据结构编写 SPD EEPROM 的内容。主板 BIOS 在开机后会读取 SPD 内存储的信息,并根据读取到的信息来配置内存控制器和内存模组。DDR5 SPD 数据可通过 I2C/I3C 总线访问,并可按存储区块(block)进行写保护,以满足 DDR5 内存模组的高速率和安全要求。

第二,该芯片还可以作为 I2C/I3C 总线集线器,一端连接系统主控设备(如 CPU 或基板管理 控制器 (BMC)),另一端连接内存模组上的本地组件,包括 RCD、PMIC 和 TS,是系统主控设备 与内存模组上组件之间的通信中心。在 DDR5 规范中,一个 I2C/I3C 总线上最多可连接 8 个集线器 (8 个内存模组),每个集线器和该集线器管理下的每个内存模组上的本地组件都被指定了一个

特定的地址代码,支持唯一地址固定寻址。

第三,该芯片还内置了温度传感器(TS),可连续监测 SPD 所在位置的温度。主控设备可通过 I2C/I3C 总线从 SPD 中的相关寄存器读取传感器检测到的温度,以便于进行内存模组的温度管理,提高系统工作的稳定性。

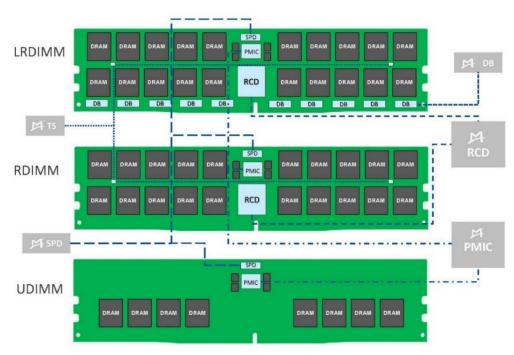
(2) 温度传感器 (TS)

公司与合作伙伴共同研发了 DDR5 第一子代高精度温度传感器(TS)芯片,该芯片符合 JEDEC 规范,支持 I2C 和 I3C 串行总线,适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。TS 作为 SPD 芯片的从设备,可以工作在时钟频率分别高达 1MHz I2C 和 12.5MHz I3C 总线上; CPU 可经由 SPD 芯片与之进行通讯,从而实现对内存模组的温度管理。TS 是 DDR5 服务器内存模组上重要组件,目前主流的 DDR5 服务器内存模组配置 2 颗 TS。

(3) 电源管理芯片 (PMIC)

公司与合作伙伴共同研发了符合 JEDEC 规范的 DDR5 第一子代低/高电流电源管理芯片 (PMIC)。该芯片包含 4 个直流-直流降压转换器,两个线性稳压器(LDO,分别为 1.8V 和 1.0V),并能支持 I2C 和 I3C 串行总线,适用于 DDR5 服务器 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。PMIC 的作用主要是为内存模组上的其他芯片(如 DRAM、RCD、DB、SPD 和 TS 等)提供电源支持。CPU可经由 SPD 芯片与之进行通讯,从而实现电源管理。低电流电源管理芯片应用于 DDR5 服务器较小电流的 RDIMM 内存模组,高电流电源管理芯片则应用于 DDR5 服务器较大电流的 RDIMM 和 LRDIMM 内存模组。

公司 DDR5 内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图如下:



公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案,是目前全球可提供全套解决方案的两家公司之一。

3、PCIe Retimer 芯片

PCIe Retimer 芯片是适用于 PCIe 高速数据传输协议的超高速时序整合芯片,这是公司在全互连芯片领域布局的一款重要产品。

近年来,高速数据传输协议已由 PCIe 3.0(数据速率为 8GT/S)发展为 PCIe 4.0(数据速率为 16GT/S),再至 PCIe 5.0(数据速率为 32GT/S),数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减 和参考时钟时序重整问题,这些问题较大限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0/5.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求,加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗,提升信号的质量,通常会在链路中加入超高速时序整合芯片(Retimer)。PCIe Retimer 芯片已成为高速电路的重要器件之一,主要解决数据中心数据高速、远距离传输时,信号时序不齐、损耗大、完整性差等问题。

公司的 PCIe Retimer 芯片,采用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器、存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能 PCIe 互连解决方案。其中,PCIe 4.0 Retimer 芯片符合 PCIe 4.0 基本规范,PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 符合 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 基本规范,支持业界主流封装,功耗和传输延时等关键性能指标达到国际先进水平,并已与 CPU、PCIe 交换芯片、固态硬盘、GPU 及网卡等进行了广泛的互操作测试。

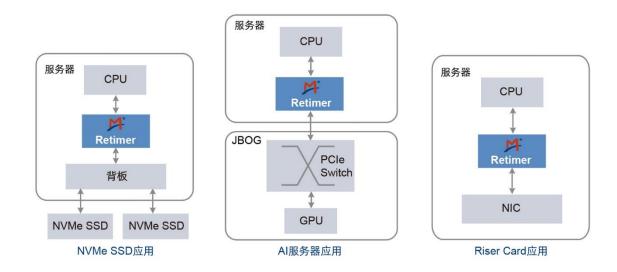
2022 年,公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片完成量产版本的研发,并于 2023 年 1 月实现量产。公司 PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片产品及其应用情况如下:

PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片产品	应用
8 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 4.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器
16 通道 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer	服务器、存储设备和硬件加速器

公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片示意图如下:



公司的 PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片可应用于 AI 服务器、NVMe SSD、Riser 卡等典型应用场景,同时,公司提供基于该款芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等完善的技术支持服务,帮助客户快速完成导入设计,缩短新产品上市周期。PCIe 4.0/5.0 Retimer 芯片的典型应用场景图示如下:



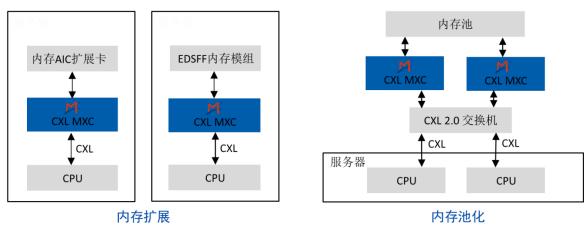
4、MXC 芯片

MXC 芯片是一款 CXL 内存扩展控制器芯片,属于 CXL 协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持 JEDEC DDR4 和 DDR5 标准,同时也符合 CXL 2.0 规范,支持 PCIe[®] 5.0 的速率。该芯片可为 CPU 及基于 CXL 协议的设备提供高带宽、低延迟的高速互连解决方案,从而实现 CPU 与各 CXL 设备之间的内存共享,在大幅提升系统性能的同时,显著降低软件堆栈复杂性和数据中心总体拥有成本(TCO)。

公司于 2022 年 5 月发布全球首款 CXL 内存扩展控制器芯片 (MXC), MXC 芯片示意图如下:



该 MXC 芯片专主要用于内存扩展及内存池化领域,为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计,可大幅扩展内存容量和带宽,满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求,典型应用场景如下:

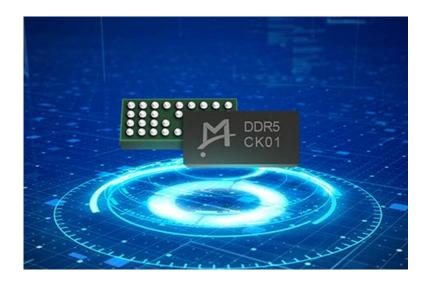


5、CKD 芯片

长久以来,时钟驱动功能集成于寄存时钟驱动器(Register Clock Driver)芯片,在服务器 RDIMM 或 LRDIMM 模组上面使用,并未部署到 PC 端。随着 DDR5 传输速率持续提升,时钟信 号频率越来越高,时钟信号的完整性问题变得日益突出。当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,PC 端内存如台式机及笔记本电脑的 UDIMM、SODIMM 模组,须采用一颗专用的时钟驱动芯片来对内存模组上的时钟信号进行缓冲再驱动,才能满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。

公司已于 2022 年 9 月发布业界首款 DDR5 第一子代时钟驱动器(CKD)工程样片,并已送样给业界主流内存厂商,该产品将用于新一代台式机和笔记本电脑内存。该芯片的主要功能是缓冲来自台式机和笔记本电脑中央处理器的高速内存时钟信号,并将之输出驱动到 UDIMM、SODIMM 模组上的多个 DRAM 内存颗粒。该时钟驱动芯片符合 JEDEC 标准,支持数据速率高达6400MT/s,并支持低功耗管理模式。

CKD 芯片示意图如下:



▶ *津速[®]服务器平台产品线*

津逮®服务器平台主要由澜起科技的津逮®CPU 和混合安全内存模组(HSDIMM®)组成。该平台具备芯片级实时安全监控功能,可在信息安全领域发挥重要作用,为云计算数据中心提供更为安全、可靠的运算平台。此外,该平台还融合了先进的异构计算与互联技术,可为大数据及人工智能时代的各种应用提供强大的综合数据处理及计算力支撑。

1、津逮®CPU

津逮®CPU 是公司推出的一系列具有预检测、动态安全监控功能的 x86 架构处理器,适用于 津逮®或其他通用的服务器平台。公司先后推出了第一代、第二代、第三代及第四代津逮®CPU, 以更好满足用户对安全可靠算力日益提升的需求。

2019年5月,公司发布第一代津逮®CPU; 2020年8月,公司发布第二代津逮®CPU; 2021年4月,公司发布第三代津逮®CPU。2022年10月,公司第三代津逮®CPU系列产品通过了VMware公司的产品兼容性认证,达到VMware ESXi 7.0 U3 虚拟化平台的通用兼容性及性能、可靠性要求,满足用户的关键应用需要。

2023 年 1 月 12 日,公司发布全新第四代津速®CPU,旨在以卓越性能为云计算、企业应用、人工智能及高性能计算提供算力支持。公司第四代津速®CPU 以英特尔®第四代至强®可扩展处理器(代号: Sapphire Rapids)为内核,通过了澜起科技安全预检测(PrC)测试,是面向本土市场的 x86 架构服务器处理器。相较上一代产品,第四代津速®CPU 采用先进的 Intel 7 制程工艺,其最大核心数为 48 核,最高睿频频率为 4.2GHz,最大共享缓存为 105MB,关键性能指标大幅提升。同时,在带宽、吞吐、延时等互连性能方面,第四代津速®CPU 也实现了一系列重大突破或升级:支持 UPI 2.0,CPU 之间支持 4 路互连,速率高达 16GT/s;内存类型升级为 8 通道 DDR5,速率高达 4800MT/s,较 DDR4 提升 50%,单插槽支持 16 根内存条;支持 PCIe 5.0,单 CPU 支持最大 80路 PCIe 通道,传输速率高达 32GT/s,较上一代实现翻倍,可支持更高速的网卡、GPGPU 卡和存储设备;引入 CXL 1.1,可支持各类加速卡和内存扩展,在提升系统性能的同时,降低数据中心总

体拥有成本。

2、混合安全内存模组(HSDIMM®)

混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT®(Montage, Inspection & Control on Memory Traffic)内存监控技术,可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前,公司推出两大系列混合安全内存模组:标准版混合安全内存模组(HSDIMM®)和精简版混合安全内存模组(HSDIMM®-Lite),可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案,为各大数据中心及云计算服务器等提供了基于内存端的硬件级数据安全解决方案。



津逮®服务器平台

津逮®服务器平台主要针对中国本土市场,截至目前,已有多家服务器厂商采用津逮®服务器 平台相关产品,开发出了系列高性能且具有独特安全功能的服务器机型。这些机型已应用到政务、 交通等领域及高科技企业中,为用户实现了计算资源池的无缝升级和扩容,在保障强劲运算性能 的同时,更为用户的数据、信息安全保驾护航。

➤ AI 芯片

1、AI 芯片解决方案概述

公司在研的第一代 AI 芯片解决方案由 AI 芯片等相关硬件及相应的适配软件构成,采用了近内存计算架构,主要用于解决 AI 计算在大数据吞吐下推理应用场景中存在的 CPU 带宽、性能瓶颈及 GPU 内存容量瓶颈问题,为客户提供低延时、高效率的 AI 计算解决方案。

AI 芯片是上述解决方案的核心硬件,主要由 AI 计算子系统、CXL 控制器、DDR 内存控制器等模块组成,其中 AI 计算子系统具有较强的可扩展性,包含了 DSP Cluster 和 AI Core Cluster, DSP 支持通用向量计算,AI Core 支持矩阵和张量计算。该芯片面向大数据场景下 AI 的应用进行了针对性设计,集成了 AI 高性能计算、异构计算、CXL 高速接口技术、DDR 内存控制技术等相关技术,具有对大容量数据搜索和排序等高效的硬件加速功能,并且兼具数据压缩和数据加解密等功能。

同时,公司的 AI 芯片解决方案将支持完善的 AI 软件生态,能够针对性地对各类 AI 算法和模型进行软硬件联合深度优化,可支持业内主流的各类神经网络模型,比如视觉算法、自然语言处理和推荐系统等方向,有利于后续软硬件生态建设及市场推广工作。

2、AI 芯片未来典型应用场景

公司在研的第一代 AI 芯片未来的典型应用场景如下:

(1) 互联网领域大数据吞吐下的推荐系统。目前业界常规方案是将推荐系统中"Embedding(向量化)"、"Embedding Search(向量搜索)"两个主要步骤分别交由不同平台计算平台处理,由高算力的 GPU、FPGA 或 ASIC 芯片负责"Embedding"部分,由 CPU+大数据系统部署"Embedding Search"部分,这种步骤分割,产生大量的数据交换,并且由于硬件的限制,存在搜索效率的瓶颈。公司 AI 芯片的目标是整合上述两个步骤,同时平衡算力和内存容量,使计算资源和内存得以高效利用,解决系统的效率瓶颈问题。

(2) NLP(自然语言处理)的应用场景

近期,NLP(自然语言处理模型)的参数量呈现出指数级增加的趋势,对 AI 芯片的内存容量提出越来越高的要求。针对 NLP 大模型的相应需求,公司研发的 AI 芯片在大容量内存和高速互连方面具有业界领先优势。同时具备高稳定性,能高效灵活地支持 NLP 应用的不断发展。

此外,在医疗领域生物医学/医疗大图片流处理、人工智能物联网领域的大数据应用场景也是 公司 AI 芯片未来的目标市场之一。

总体来说,公司 AI 芯片解决方案的目标是在类似上述应用场景下,相较于传统方案,可以为客户提供更有效率、更具性价比的解决方案。

3、AI 芯片的技术先进性

在第一代 AI 芯片解决方案的研发过程中,公司自主研发及系统整合了一系列关键的核心技术,攻克了在大数据高性能计算场景下存在的内存墙的技术难点,支持异构多核、高速稳定的互连互通以及与 x86 软硬件生态的无缝兼容,提升了 AI 推理计算和大数据吞吐应用场景下的运算效率。其技术先进性主要体现在:

(1) AI 芯片整体架构采用"基于 CXL 协议的近内存计算"这一创新的架构,旨在解决数据中心的 AI 推理计算和大数据融合的业务场景下多方面用户痛点和技术难点;

- (2) AI 计算引擎模块为交互计算的异构计算系统,同时融合高速 SRAM 及自主研发硬件加速器,并兼备灵活的可编程多核异构设计思路,可同时进行处理命令和数据的高速交互,提高了运算效率;
- (3)公司的 CXL 控制器可实现 CPU 与 AI 芯片的高速交互,提供了大容量数据搜索和排序等高效的硬件加速功能,并且兼具数据压缩和数据加解密等特色功能;
- (4) 完善的 AI 软件生态,能够针对性地对各类 AI 算法和模型进行软硬件联合深度优化,适用于业内主流的各类神经网络模型,并与主流软件框架的完全兼容和无缝对接;
- (5) 自研的灵活可多维扩展的高性能计算核心具备模块设计的理念,有利于 AI 芯片后续不断迭代升级。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 核心技术及其先进性

公司具备自有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术,方案集成度高,可有效提高系统能效和产品性能。

公司历经十余年的专注研发和持续投入,成为全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权,突破了一系列关键技术壁垒。由公司发明的"1+9"分布式缓冲内存子系统框架,突破了 DDR2、DDR3 的集中式架构设计,创新性采用 1 颗寄存缓冲控制器为核心、9 颗数据缓冲控制器芯片的分布结构布局,大幅减少了 CPU 与 DRAM 颗粒间的负载效应,降低了信号传输损耗,解决了内存子系统大容量与高速度之间的矛盾。该技术架构最终被 JEDEC 国际标准采纳,提升了国际话语权,为推动国内集成电路设计产业的进步做出了显著的贡献。该架构已在 DDR5 世代演化为"1+10"框架,继续作为LRDIMM 的国际标准。

公司提出了一种内存接口校准算法,发明了新型高速、低抖动收发器,解决了多点通讯、突发模式下内存总线的信号完整性问题。在服务器内存最大负载情况下,该技术可支持 DDR4 内存实现最高速率(3200MT/s),达到国际领先水平。此外,公司还提出一种先进的内存子系统的低功耗设计技术,发明了新型自适应电源管理电路,并采用动态时钟分配等创新技术,显著降低了相关内存接口芯片产品的功耗。

在 DDR5 内存接口芯片的研发过程中,公司的核心技术在原有的基础上经过持续不断技术创新与积累,建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术,研发出高速高精度自动

化测试技术与测试平台,加快了产品设计、全面评估与迭代速度,为 DDR5 新一代系列产品的研发奠定了坚实的基础。

在高速接口应用领域,SerDes 是一项非常重要的技术,公司正在持续投入研发,该项技术的突破为公司相关新产品的研发奠定了基础。SerDes 是 SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称,它是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术,即在发送端将多路低速并行信号转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜缆),最后在接收端将高速串行信号重新转换成低速并行信号。作为一种重要的底层技术,SerDes 是相关重要高速传输技术(比如 PCIe、USB、以太网等)的物理层基础,广泛应用于服务器、汽车电子、通信等领域的高速互连。

(2) 核心技术在报告期内的变化情况

2023年上半年,公司通过在 DDR5 内存接口芯片技术方面持续投入研发,继续保持在该领域核心技术的领先性,相关技术成果已经在 DDR5 第三子代内存接口芯片上得以应用。同时,公司在 PCIe SerDes IP 研发上取得重大进展,相关 IP 已应用在公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 产品中。

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新"小巨人"企业、制造业"单项冠军"认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
中国工业和信息化部、中国工业经济联合会	单项冠军示范企业	2021-2023年	DDR 系列内存接口芯片

2. 报告期内获得的研发成果

- (1) 互连类芯片
- I、DDR5 内存接口芯片

2023 年上半年,公司推进 DDR5 第二子代 RCD 芯片量产准备工作,并开展 DDR5 第三子代 RCD 芯片量产版本的研发。

II、MRCD/MDB 芯片

2023 年上半年,基于客户对 DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片工程样片的反馈意见,公司推进量产版本的研发。

III. CKD 芯片

2023年上半年,基于客户对 DDR5第一子代 CKD 芯片工程样片的反馈意见及相关标准的更新,公司完成了量产版本的流片及样品制备,目前正在推进量产前的质量认证及客户认证等相关工作。

IV. PCIe Retimer 芯片

2023 年 1 月,公司的 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片实现量产,该芯片符合 PCI-SIG 和 CXL 行业组织的相关技术规范,采用业界主流封装,传输速率高达 32 GT/s,在业界率先支持低于 5 ns 的超低传输时延,同时支持 SRIS 和 Retimer 级联等复杂系统拓扑,应对 PCIe/CXL 信号完整性挑战的理想解决方案。

在完成前述产品量产后,公司已开展 PCIe 6.0 Retimer 芯片关键 IP 的开发及验证工作。

V. MXC 芯片

2023年上半年,基于客户对第一代 MXC 芯片工程样片的反馈意见和标准更新,公司完成了量产版本的流片及样品制备,目前正在推进量产前的质量认证及客户认证等相关工作。

VI. 时钟发生器芯片

2023年上半年,公司正在推进第一代时钟发生器芯片工程样片的研发工作。

(2) 津建®服务器平台

2023年1月,公司正式发布第四代津逮®CPU产品,该芯片采用先进的Intel 7制程工艺,其最大核心数为48核,最高睿频频率为4.2GHz,最大共享缓存为105MB,关键性能指标大幅提升,在带宽、吞吐、延时等互连性能方面也实现重大突破或升级。

目前正在开展第五代津建®CPU 产品研发工作。

(3) AI 芯片

2023 年上半年,公司开展了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证工作,并在相关应用平台进行业务适配。同时,公司根据 AI 行业的发展趋势及技术演进,积极推进下一代 AI 芯片的预研工作。

2023 年上半年,公司新申请 AI 芯片相关发明专利 8 项。截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计申请 AI 芯片相关发明专利 46 项,其中 4 项已获授权。

公司在 2023 年上半年获得的各项知识产权情况如下:

A、专利

2023年上半年,公司已获授权的发明专利共7项,具体如下:

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告 日	国家 或地 区
1	低延迟重定时器及延迟控制方法	发明专利	ZL202111220992.5	2021/10/20	2023/6/20	中国
2	热插拔控制方法、装置、重定时 器、扩展卡及电子设备	发明专利	ZL202110407429.2	2021/4/15	2023/5/9	中国
3	高速相位频率检测器	发明专利	ZL201910195015.0	2019/3/14	2023/3/24	中国
4	COMPUTING SYSTEM AND METHOD FOR SHARING DEVICE MEMORIES OF DIFFERENT COMPUTING DEVICES	发明专利	US11656779B2	2021/8/26	2023/5/23	美国

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日	授权公告 日	国家 或地 区
5	SST DRIVING CIRCUIT, CHIP AND DRIVING OUTPUT METHOD	发明专利	US11626725B2	2021/8/26	2023/4/11	美国
6	POWER CLAMP CIRCUIT, CHIP AND DUAL-CLAMP METHOD	发明专利	US11626726B2	2021/8/27	2023/4/11	美国
7	存储装置	发明专利	TW I789120B	2021/11/16	2023/1/1	中国台湾

B、集成电路布图设计

2023年上半年,公司共获得1项集成电路布图设计证书,具体情况如下:

序号	布图设计名称	登记号	申请日	创作完成日	颁证日
1	M88AI9421A0	BS.235511749	2023/2/28	2021/11/15	2023/6/26

C、软件著作权

2023年上半年,公司共获得2项软件著作权,具体情况如下:

序号	软件著作名称	登记号	申请日	开发完成日	颁证日
1	基于 x86 的 CPU 指令重放检测软件 [PreC-SCE] V1.0.0	2023SR0303779	2023/2/7	2022/4/1	2023/3/7
2	基于虚拟机扩展的处理器指令检测 软件[PreC-PCM] V1.0.0	2023SR0300957	2023/2/7	2022/4/1	2023/3/6

报告期内获得的知识产权列表

	本期	新增	累计数量		
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)	
发明专利	21	7	131	151	
实用新型专利	0	0	0	2	
外观设计专利	0	0	0	0	
软件著作权	2	2	11	11	
其他	8	1	74	67	
合计	31	10	216	231	

注: 1、发明专利申请数包括 3 项专利合作协定申请,累计发明专利申请数包括 7 项专利合作协定申请;

3. 研发投入情况表

单位:元

	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	302,679,003.20	205,862,004.36	47.03
资本化研发投入	•	-	
研发投入合计	302,679,003.20	205,862,004.36	47.03
研发投入总额占营业收入	32.63	10.68	增加 21.95 个百分

^{2、}上表所列是公司独家拥有的知识产权数据,除此之外,公司还与多家合作伙伴共同申请了10项中国专利(实审中,尚未获授权)。

比例 (%)		点
研发投入资本化的比重(%)		-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

随着布局的新产品越来越多,公司持续加大研发投入,报告期内公司研发费用为 3.03 亿元,同比增长 47.03%,研发费用占营业收入的比例为 32.63%。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位:万元

								<u> </u>
序号	项目	预计总投	本期投入	累计投入金	进展或阶段	拟达到	技术水	具体应用前
	名称	资规模	金额	额	性成果	目标	平	景
1	互连	180,000.00	17,346.65	17,346.65	(1)推进	互连类	国际领	(1) DDR5
	类芯				DDR5 第二	芯片各	先	内存接口芯
	片研				子代 RCD 芯	子产品		片、内存模组
	发项				片量产准备	技术保		配套芯片、
	目				工作,并开展	持领先、		MRCD/MDB
					DDR5 第三	持续迭		应用于服务
					子代 RCD 芯	代。		器内存模组;
					片量产版本			(2)CKD 芯
					的研发。推进			片用于PC和
					第一子代			笔记本电脑
					MRCD/MDB			的内存模组;
					芯片量产版			(3)MXC 芯
					本的研发;			片应用于大
					(2) 完成			数据、云服务
					DDR5 第一			的内存扩展
					子代 CKD 芯			和池化; (4)
					片量产版本			PCIe Retimer
					的流片及样			芯片应用于
					品制备;(3)			数据中心服
					完成了第一			务器运算、存
					代 MXC 芯			储间高速互
					片量产版本			连解决方案;
					的流片及样			(5) 时钟发
					品制备; (4)			生器用于产
					PCIe			生时钟信号,
					5.0/CXL 2.0			目前主要用
					Retimer 芯片			于企业级存
					实现量产;			储设备等领
					(5) 推进第			域
					一代时钟发			
					生器芯片工			
					程样片的研			
					发工作。			
2	津逮	60,000.00	7,045.89	7,045.89	正式发布第	对津逮®	行业领	CPU 和混合
	®服				四代津逮	服务器	先	安全内存模
	务器				[®] CPU 产品,	CPU 及		组是服务器
	平台				目前正在开	其 平 台		的重要部件
	研发				展第五代津	进行持		之一,而服
	项目				逮®CPU 产	续技术		务器是数据
					品研发工作。	升级,不		中心的重要

						断符场的®CPU合内。		基础设施之一。
3	人智芯研项工能片发目	53,713.90	5,875.36	42,581.86	开代程关证相台适根的及积一的展AI样测工关进配据发技极代预了芯片试作应行。AI展术推AI研第片的及并用业同行趋演进芯作一工相验在平务,业势,下片。	开于数心工芯发云据的智片。	行业领 先	相应中上解在吐用在宽及容题供效算关用心;决大下场的、G量为低率解芯在服要AI数推景CP能U瓶客时AI方数务用计据理中U瓶内颈户、AI方数条用计据理中证规内颈户、AI案将据器于算吞应存带颈存问提高计。
合计	/	293,713.90	30,267.90	66,974.40	/	/	/	/

注:

- 1、"互连类芯片研发项目"的子产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、MXC 芯片、CKD 芯片、MRCD/MDB 芯片、PCIe Retimer 芯片、时钟发生器芯片等。
- 2、"互连类芯片研发项目"及"津逮"服务器平台研发项目"的"预计总投资规模"为 2023 年-2025 年累计对各个项目投入的预估(包括研发投入及其他投入),本期投入金额和累计投入金额均指研发投入金额,累计投入金额从 2023 年 1 月 1 日起算。
- 3、"人工智能芯片研发项目"为募集资金投资项目,已于 2023 年 4 月结项,"预计总投资规模"包括工程建设费用、研发费用、基本预备费及铺底流动资金等。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况					
	本期数	上年同期数			
公司研发人员的数量(人)	515	409			
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	74.53	71.88			
研发人员薪酬合计	22,719.05	15,845.27			
研发人员平均薪酬	44.11	38.74			

说明: 1、研发人员薪酬合计与"第十节 财务报告"之"七、65、研发费用-职工薪酬"口径一致,包括公司支付的工资、奖金、津贴、补贴、福利、社会保险、公积金以及承担的股份支付费用;

2、研发人员平均薪酬指研发人员薪酬合计除以报告期末研发人员人数。

教育程度						
学历构成	数量 (人)	比例(%)				
博士研究生	15	2.91				
硕士研究生	316	61.36				
本科	174	33.79				
专科	6	1.17				

高中及以下	4	0.78
合计	515	100.00
年龄	结构	
年龄区间	数量 (人)	比例(%)
30 岁以下(不含 30 岁)	153	29.71
30-40 岁(含30岁,不含40岁)	226	43.88
40-50 岁(含40岁,不含50岁)	109	21.17
50-60 岁(含50岁,不含60岁)	22	4.27
60 岁及以上	5	0.97
合计	515	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、持续的创新研发能力与领先的技术优势

公司自创立以来,持续专注于技术研发和产品创新。公司具备自有的集成电路设计平台,包括数字信号处理技术、内存管理与数据缓冲技术、模拟电路设计技术、高速逻辑与接口电路设计技术以及低功耗设计技术,方案集成度高,可有效提高系统能效和产品性能。

在内存接口技术领域,公司以技术创新为基础,发明了 DDR4 全缓冲 "1+9"架构,最终被 JEDEC 国际标准采纳,该架构在 DDR5 世代演化为 "1+10"框架,继续作为 LRDIMM 的国际标准。在 DDR5 世代,公司牵头制定 DDR5 第一子代、第二子代、第三子代内存接口芯片国际标准,巩固了公司在该领域的技术领先地位。澜起科技凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从 DDR2 到 DDR5 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。经过持续不断的技术创新与积累,公司的核心技术在 DDR4 系列产品原有的基础上,建立了新一代 DDR5 高速内存接口产品所需的关键设计技术,研发出高速高精度自动化测试技术与测试平台。2022 年,公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片,并在业界率先推出 DDR5 第三子代 RCD 芯片工程样片、DDR5 第一子代 CKD 芯片工程样片,再次体现了公司在内存接口技术领域的全球领先地位。 DDR5 世代,公司继续领跑,内存接口芯片的市场份额保持稳定,同时,公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案,是目前全球可提供全套解决方案的两家厂商之一。

在 PCIe 技术领域,公司是全球能够提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家厂商之一,是全球第二家宣布量产 PCIe 5.0 /CXL 2.0 Retimer 芯片的厂家。作为 PCIe 相关的底层技术,公司的 Serdes IP 已实现突破,相关 IP 已应用到公司 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片上。

在 CXL 技术领域, 公司提前进行战略布局, 并于 2022 年 5 月发布全球首款 CXL 内存扩展控

制器芯片(MXC),相关技术处于国际领先水平。MXC 芯片专为内存 AIC 扩展卡、背板及 EDSFF 内存模组而设计,可大幅扩展内存容量和带宽,满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求。MXC 芯片推出以来,公司迅速和国内外主要的模组厂商,服务器系统厂商和云服务厂商展开合作,积极推进基于 MXC 芯片的模组项目设计。目前已经有多家客户推出了采用澜起科技 MXC 芯片的 CXL 内存模组及板卡,并在相关服务器平台上通过基本功能验证。公司也在进一步与更多合作伙伴一起探索 CXL 内存扩展和池化在实际业务场景中的应用和落地,保持在这一市场中的领先优势。

公司的核心技术基于自主知识产权,并形成了有规划、有策略的专利布局。截至报告期末, 公司已获授权的国内外发明专利达 151 项。

2、领先的市场地位和品牌优势

经过 19 年的发展和积淀, 公司已成为国际知名的芯片设计公司, 目前公司核心产品内存接口 芯片广泛应用于各类服务器,终端客户涵盖众多知名的国内外互联网企业及服务器厂商,在全球 内存接口芯片领域的竞争中处于领先地位,实现国内自主研发产品在该领域的突破。公司成立至 今获得了多项荣誉,形成了独特的品牌优势。2016年6月,中国电子学会认定公司"低功耗 DDR 系列内存缓冲控制器芯片设计技术整体技术达到国际领先水平";同年12月,该项技术及产业化 项目荣获"中国电子学会科学技术奖一等奖"; 2017年, 公司荣获三星电子颁发的"最佳供应商 奖"; 2018年,公司产品"第二代 DDR4 内存缓冲控制器芯片"荣获"'中国芯'年度重大创新突 破产品"奖; 2018年11月,津速®服务器 CPU 及其平台采用的"动态安全监控技术"获评第五届 世界互联网大会"世界互联网领先科技成果"; 2019 年 5 月, 公司"高性能 DDR 内存缓冲控制 器芯片设计技术项目"荣获上海市人民政府颁发的"上海市技术发明一等奖"; 2020 年 10 月, 公司荣获"上海知识产权创新奖",公司的津建®CPU 荣获"中国芯年度重大创新突破产品奖"; 2021 年 4 月, 公司 PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届"中国电子信息博览会创新奖",同年,公 司当选为工信部"制造业单项冠军示范企业"。2022年4月,公司荣获"第二十三届中国专利优 秀奖"。2022 年 11 月,公司获得全球领先的内存和存储厂商美光科技的肯定,荣膺美光科技"杰 出性能奖(半导体元器件)"和"杰出质量奖(封装&测试材料半导体元器件)"。2023年1月, 公司荣获"国家知识产权优势企业"。这一系列荣誉的获得,充分显示出市场对于公司品牌的认 可。

3、全球化的产业布局

公司不仅扎根中国,还在美国、韩国等地建立了分支机构或办事处,派驻工程师及销售人员直接对接众多国际产业巨头,深入了解行业发展及技术水平变化趋势,亲身经历整个行业变更,把握瞬息万变的行业动态及创新方向,有效地提升了公司的国际市场影响力及研发效率。同时通过全球化的产业布局,公司可以合理调配全产业资源,发挥产业协同效应,提高了公司的运营效率,有效地控制了成本。

4、人才优势

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士曾在美国国家半导体公司等企业任职,并于 1997 年与同仁共同创建硅谷模式的集成电路设计公司新涛科技。杨崇和博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士(IEEE Fellow),积累了丰富的设计、研发和管理经验,于 2015 年入选全球半导体联盟亚太领袖。杨博士在 2019 年成为全球微电子行业标准制定机构 JEDEC"杰出管理领袖奖"首位获奖者,该奖为 JEDEC 组织新设立奖项,用于表彰推动和支持 JEDEC 标准发展的电子行业最杰出的高级管理人士。2022 年 11 月,杨博士被授予 IEEE 终身院士(IEEE Life Fellow)称号,以表彰他多年来在集成电路设计领域做出的杰出贡献。公司总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生曾参与创建 Marvell 科技集团并就任该公司的工程研发总监,拥有逾 25 年的半导体架构、设计和工程管理经验。公司核心技术人员、研发部负责人常仲元博士曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇,其中 3 篇发表于 ISSCC 会议,并作为第一作者出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。公司在 JEDEC 组织中的三个委员会及分会中安排员工担任主席职位,成为细分领域国际行业标准制定的深入参与者。公司入选全球微电子行业标准制定机构 JEDEC 固态技术协会董事会,是三家入选 JEDEC 董事会的中国企业之一。

公司核心团队多毕业于国内外著名高校,在技术研发、市场销售、工程管理等领域均有着丰富的阅历和实战经验。公司自成立以来就十分注重人才的培养和创新,目前已培养了数百名在高速、低功耗和数模混合电路设计领域的专业技术人才。目前公司员工中约 75%为研发技术人员,且研发技术人员中约 64%拥有硕士及以上学位,为公司持续的产品创新提供了重要的人才基础。

5、显著的行业生态优势

公司深耕于服务器内存接口芯片市场,与全球主流的处理器供应商、服务器厂商、内存模组厂商及软件系统提供商,建立了长期稳定的合作关系。自 2016 年,公司携手英特尔、清华大学及国内知名服务器厂商,进一步开发津建[®]服务器平台产品,大力拓展数据中心产品市场。公司在芯片设计技术上长期积累,并深度参与行业标准制定。通过与行业生态系统内主要企业的协同、分工、合作,公司深度优化整合行业生态系统内市场资源和技术资源,具备显著的行业生态优势。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用

四、经营情况的讨论与分析

公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。公司专注于数据处理及互连类芯片两大领域,围绕自身技术优势及市场能力进行产品布局。2023 年上半年,受宏观环境影响,服务器及计算机行业需求下滑,面对行业去库存的压力,公司积极应对挑战,第二季度经营情况较第一季度环比改善明显;在产品研发方面,公司稳扎稳打,持续推进产品研发工作并不断拓展公司产品品类,同时把握 AIGC 带来的行业发展机遇,积极开展相关产品的量产准备工作及市场拓展工作。报告期内具体经营情况如下:

一、积极应对行业去库存挑战,多项经营指标环比改善明显

受服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响,报告期内公司实现营业收入 9.28 亿元,同比下降 51.87%;归属上市公司股东的净利润 0.82 亿元,同比下降 87.98%,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元,同比下降 80.95%,净利润下降的主要原因为: (1)公司营业收入同比下降 51.87%; (2)公司保持高强度研发投入,研发投入金额为 3.03 亿元,同比增长 47.03%; (3)公司公允价值变动收益同比减少 2.22 亿元; (4)公司计提的资产减值损失同比增加 1.45 亿元。

面对行业去库存的压力,公司迎难而上,积极拓展市场。经过全体员工的努力,公司 2023 年第二季度多项经营指标环比明显改善。2023 年第二季度,随着 DDR5 内存接口及模组配套芯片出货量较上季度显著提升,公司实现营业收入 5.08 亿元,环比增长 21.11%;实现归属上市公司股东的净利润 0.62 亿元,环比增长 215.08%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 0.89 亿元,环比增长 75.02%;受益于 DDR5 内存接口芯片出货量占比提升,公司 2023 年第二季度毛利率为 58.83%,较第一季度提升 5.54 个百分点。

分产品线来看,2023 年上半年公司互连类芯片产品线实现销售收入9.10亿元,同比下降26.37%,毛利率为57.01%,其中第二季度该产品线实现销售收入4.98亿元,环比增长20.57%,毛利率为59.55%,较第一季度提升5.6个百分点;津速®服务器平台产品线实现销售收入0.14亿元,同比下降98.00%,毛利率为15.37%。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司总资产 109.43 亿元,较年初增长 2.41%;归属于母公司的所有者权益 101.15 亿元,较年初增长 2.04%。

二、持续加大研发投入拓宽产品品类,稳步开展产品研发工作

2023年上半年,公司持续加大研发投入,报告期内公司研发费用为3.03亿元,同比增长47.03%,研发费用占营业收入的比例为32.63%。随着持续的研发投入以及核心技术的积累,公司不断拓宽产品品类,报告期内公司稳步推进产品的研发及迭代升级。

1、己量产产品

报告期内,公司量产了 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片及第四代津速®CPU 产品。

2、研发阶段产品

报告期内,在互连类芯片领域,公司正按计划稳步推进 DDR5 第二/第三子代 RCD 芯片、DDR5 第一子代 MRCD/MDB 芯片、DDR5 第一子代 CKD 芯片、第一代 MXC 芯片等产品量产版本的研发,以及时钟发生器等产品的工程研发;在 AI 芯片领域,公司进行了第一代 AI 芯片工程样片的相关测试及验证,并在相关应用平台业务适配。

3、研发人员及知识产权

作为一家以人才为核心的集成电路设计企业,公司广纳优秀研发技术人才,研发技术团队规模持续扩大。截至 2023 年上半年末,公司研发技术人员为 515 人,较 2022 年底净增加 47 人,占公司总人数的比例为 75%,其中硕士及以上学历的占研发技术人员总数的 64%。

在知识产权方面,2023年上半年,公司共获得7项授权发明专利,新申请了21项发明专利; 新申请并获得1项集成电路布图设计;新获得2项软件著作权登记。

三、 把握 AIGC 带来的行业发展机遇,推进相关产品量产工作

根据相关行业分析,AIGC 的快速发展将推动 AI 服务器增长,从而拉动相关芯片的需求。 对公司相关产品的影响主要体现在以下四个方面:

- 1、AI 应用将增加对内存容量和带宽的需求,相应带动服务器内存接口及配套芯片的需求保持稳定向上,并进一步增加对 DDR5 高带宽内存模组(MRDIMM)的需求。据行业分析认为,未来随着支持 MRDIMM 的 CPU 平台上市,MRDIMM 的渗透率将有望得到明显提升,MRCD/DB 芯片作为 MRDIMM 的标准配置,其需求量将随之而增长。与用于 RDIMM 的 RCD/DB 芯片相比,用于 MRDIMM 的 MRCD/MDB 芯片设计更为复杂、支持速率更高,意味着它的价值量较普通的 RCD/DB 芯片将有所提升。更重要的是,由于 MRDIMM 采用了"1颗 MRCD+10颗 MDB"的架构,将极大增加行业对 MDB 芯片的需求。公司是 DDR5 MDB 芯片国际标准的牵头制定者,相关技术处于国际领先水平。报告期内,公司积极推进 DDR5 MRCD/MDB 芯片的研发,并计划在年底前完成相关研发工作并推动第一子代产品量产,待量产后,有望在该产品未来的全球市场中占据重要份额。
- 2、随着对内存容量需求的不断增长,未来对内存扩展和内存池化的应用需求将随之增长,这将为 CXL 内存扩展控制器芯片(MXC)带来长期广阔的成长空间。美光科技与投资者交流时曾预测 CXL 相关产品的市场规模,到 2025 年预计将达到 20 亿美金,到 2030 年有望超过 200 亿美金。MXC 是 CXL 内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片,行业预期 MXC 芯片将在上述市场规模中占据重要价值。公司于 2022 年 5 月全球首发 MXC 芯片,相关技术引领全球。报告期内,公司完成了第一代 MXC 芯片量产版本的流片及样品制备,目前正在推进量产前的相关准备工作,有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。今年 5 月,三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的128GB DRAM,并表示将于今年量产,加速下一代存储器解决方案的商用化,澜起的 MXC 芯片被用于该解决方案,是其中的核心控制芯片。
- 3、随着 AI 应用的增长,需要配置 GPU BOX 的场景越来越多,将增加对 PCIe Retimer 芯片的需求。以一台典型的配 8 个 GPU 的 AI 服务器为例,考虑到对信号稳定性和传输速率的要求,大概率需要配置 8 颗 PCIe Retimer 芯片,部分型号可能需要配置 16 颗 PCIe Retimer 芯片。公司是全球可提供 PCIe 4.0 Retimer 芯片的三家主要厂商之一,同时,公司在报告期内成功量产 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片,是全球第二家量产该产品的厂家。针对 AI 服务器等典型应用场景,公司可提供基于 PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片的参考设计方案、评估板及配套软件等完善的技术支

持服务,帮助客户快速完成导入设计,缩短新产品上市周期。报告期内公司积极开展 PCIe Retimer 芯片的客户导入及相关市场拓展工作,有望直接受益于该产品市场规模的增长。

4、AI 应用将带动对算力需求的持续增长,公司在研的 AI 芯片正是针对大数据吞吐下的 AI 推理应用,有望持续受益于相关 AI 细分行业快速发展的影响。

此外,随着 DDR5 相关技术的快速发展,以及支持速率的不断提高,PC 端内存模组将产生新的芯片需求。根据全球行业标准组织 JEDEC 的定义,当 DDR5 数据速率达到 6400MT/s 及以上时,PC 端的内存模组(台式机的 UDIMM 及笔记本电脑的 SODIMM)须采用一颗专用的 CKD 芯片,对内存模组上的时钟信号进行缓冲再驱动,以满足高速时钟信号的完整性和可靠性要求。CKD 芯片对于行业来说将是全新的市场增量,届时 CKD 每年的需求量将与当年所需的 DDR5 UDIMM 和 SODIMM 数量(支持速率为 6400MT/s 及以上)呈正相关。继去年 5 月公司发布业界首款 DDR5 CKD 芯片工程样片后,报告期内,公司完成了量产版本的流片及样品制备,目前正在推进量产前的准备工作,待量产后,有望在该产品未来的全球市场中占据重要份额。

四、聚焦细节持续改进 ESG 相关工作,提升公司 ESG 管理水平

2023年上半年,公司发布了《2022年度环境、社会及公司治理报告》,首次系统的披露了公司相关的碳排放数据。为提升整体的 ESG 管理水平,公司进一步完善 ESG 管治架构体系,同时,系统性梳理公司各部门 ESG 工作现状,识别 ESG 提升方向,在完善制度、夯实数据基础等领域开展针对性改善提升,以实现公司与利益相关方的价值共创、共享与共荣。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

一、 风险因素

√适用 □不适用 (一) 核心竞争力风险 1、产品研发风险

集成电路产业发展日新月异,技术及产品迭代速度较快。芯片设计公司需要不断地进行创新,同时对市场进行精确的把握与判断,不断推出适应市场需求的新技术、新产品以跟上市场变化,赢得和巩固公司的竞争优势和市场地位。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面: (1)公司新产品的开发存在周期较长、资金投入较大的特点,在产品规划阶段,存在对市场需求判断失误的风险,可能导致公司产品定位错误; (2)由于公司产品技术含量较高,公司存在对企业自身实力判断失误的风险,主要是对公司技术开发能力的判断错误,导致公司研发项目无法实现或周期延长; (3)由于先发性对于公司产

品占据市场份额起到较大的作用,若产品迭代期间,竞争对手优先于公司设计生产出新一代产品,公司有可能丢失较大的市场份额,从而影响公司后续的发展。

针对上述潜在风险,一方面,公司将加强对行业新技术、新需求的动态跟踪,加强对市场需求的研判能力;另一方面,公司积极参与各类行业标准组织,参与甚至主导相关新产品标准的制定,从而降低后续产品研发风险。

2、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业,对技术人员的依赖度较高。凭借公司研发团队多年来的持续努力钻研,公司技术人员的自主开发能力不断增强。公司针对优秀人才实施了多项激励措施,对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才,或公司受其他因素影响导致公司技术人才流失,将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响,进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

针对上述潜在风险,一方面,公司为员工提供丰富的职业发展机会,让员工在企业中获得成长;另一方面,伴随着企业的发展壮大,合理提升员工待遇,实施股权激励在内的多种激励手段,从而吸引和留住优秀人才。

3、技术泄密风险

通过持续技术创新,公司研发技术平台处于行业内较高水平。自成立以来,公司就十分重视 对核心技术的保密,及时将研发成果申请专利,并制定了严格完善的内控制度,保障核心技术的 保密性。但存在由于核心技术人员流动、技术泄密,或专利保护措施不力等原因,导致公司核心 技术流失的风险。如前述情况发生,将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司的竞争力产生 不利影响。

(二) 经营风险

1、客户集中风险

互连类芯片产品线是公司目前主要的利润来源,其中内存接口芯片产品的下游为 DRAM 市场,直接客户为内存模组厂商。根据相关行业统计数据,在 DRAM 市场三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名,市场占有率合计超过 90%,这导致公司在该产品线的客户集中度也相对较高。如果公司产品开发策略不符合市场变化或不符合客户需求,则公司将存在不能持续、稳定地开拓新客户和维系老客户新增业务的可能,从而面临业绩下滑的风险。同时,由于客户相对集中度高,如果发生客户要求大规模降价、竞争对手恶性竞争等竞争环境变化的情形,公司将面临市场份额波动、收入下滑的风险。

公司正积极研发和推广新产品,通过扩大产品种类,降低单一产品的客户集中风险。

2、 供应商风险

公司为最大程度优化自身产能资源配置,同时考虑经济性原则,采取 Fabless 模式,将芯片生产及封测等工序交给外协厂商负责。自公司成立以来,公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好

的协作关系,外协加工厂商严格按照公司的设计图纸及具体要求进行部分工序的作业。采用外协加工的模式有利于公司将资源投入到核心工序、核心技术研究和产品研发中去,以增强核心竞争力。但是公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。

此外,晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业,因此相关行业集中度较高,是行业普遍现象。公司供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件,或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素,晶圆代工和封装测试产能可能无法满足公司需求,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。如果市场环境及供求关系发生变化,造成原材料价格上涨等情形,公司将面临成本上升、毛利率下降等相关经营风险。

3、 津速®服务器平台业务波动的风险

服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分,也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。津逮®服务器平台技术壁垒高,市场门槛高,客户验证周期长,经过前期的市场推广和客户培育,报告期内公司的津逮®CPU 稳步发展,目前津逮®CPU 已经广泛应用于金融、政务、交通、数据中心等领域。但津逮®CPU 业务在其发展初期需求并不稳定,不排除因市场、政策、客户、产能等因素的影响而导致相关业务存在短期波动或不及预期,2023年上半年,受宏观环境及行业去库存等因素影响,津逮®服务器平台产品线需求下降,后续如果上述影响未能消除,可能会对公司未来营业收入造成一定的扰动。

4、产品质量风险

公司采用 Fabless 的运营模式,专注于芯片的设计及研发环节,而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成。公司的产品质量一方面取决于公司的研发设计水平,一方面取决于委外厂商的生产管理水平。如果公司产品设计出现缺陷,或委外厂商生产管理水平不足导致发生产品质量事故,将给公司造成直接经济损失,存在赔偿客户以及造成公司订单减少、收入下滑、盈利下降等风险。

5、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。2023 年上半年,公司综合考虑库龄及市场价格等因素,对截至 2023 年 6 月 30 日的存货(主要为津建®CPU)进行了资产减值测试,计提存货跌价准备 1.45 亿元,计提后公司的存货账面价值为 7.36 亿元。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货过时,使得产品滞销、存货积压,将导致公司存货跌价风险进一步增加,对公司的盈利能力产生不利影响。

6、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业,该行业知识产权众多。在产品开发过程中,涉及到较多专利 及集成电路布图等知识产权的授权与许可,因此公司出于长期发展的战略考虑,一直坚持自主创 新的研发战略,做好自身的知识产权的申报和保护,并在需要时购买必须的第三方知识产权,避

免侵犯他人知识产权。但未来不能排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略,阻滞公司市场拓展的可能性。同时,也不能排除竞争对手窃取公司知识产权非法获利的可能性。

(三) 财务风险

汇兑损益风险

公司日常经营的销售采购业务大部分以美元结算,且发生的外币交易在初始确认时,按交易日的上一月的期末汇率折算为记账本位币金额,但在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额,导致公司汇兑损益金额较大。

2023年上半年,公司外汇汇兑收益为人民币98.77万元。由于人民币对美元汇率的持续波动,公司存在汇兑损失的风险。

在所有其他变量保持不变的假设下,人民币兑美元汇率发生合理、可能的变动时,将对公司 2023年上半年净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响如下:

单位:元

假设	净损益增加/(减少)
人民币对美元贬值 5%	5,743,363.88
人民币对美元升值 5%	(5,743,363.88)

(四) 行业风险

公司是集成电路设计企业,主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售,属于集成电路行业的上游环节。集成电路行业是资本及技术密集型行业,随着技术的更迭,行业本身呈现周期性波动的特点,并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。受宏观环境影响,2023年服务器及计算机行业需求下滑,相关芯片处于去库存阶段,公司亦面临下游客户去库存的压力,可能对公司全年经营业绩造成不利影响。

(五) 宏观环境风险

1、全球贸易摩擦风险

报告期内,公司的主要客户、供应商、EDA 工具授权厂商大多为境外企业。近年来,全球贸易摩擦频发,虽然目前未对公司的经营情况产生重大不利影响,但鉴于集成电路产业是典型的全球化分工合作行业,如果全球贸易摩擦进一步升级,有可能造成产业链上下游交易成本增加,下游需求受限,上游供给不畅,从而将对公司的经营造成不利影响。

2022年以来,美国出台一系列半导体出口管制政策,根据在此领域的专业美国律师事务所的分析,截至目前相关规则对公司业务及相关人员均无直接影响。如果相关半导体出口管制政策持续加码,不排除未来对公司业务及相关人员产生不利影响。公司将持续关注相关规则的更新并积极做好应对措施。

2、税收优惠政策风险

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第45号)及《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2023〕287号),母公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业的认定标准,减按 10%的适用税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)及《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件公告》(工业和信息化部公告 2021 年第 9 号)的规定,国家鼓励的集成电路设计企业,可自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,澜起电子科技(昆山)有限公司(以下简称"澜起昆山")符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,可自 2022 年度起享受上述税收优惠,2022 年度免征企业所得税。

若未来上述税收优惠政策发生调整,或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件,则将 对公司的经营业绩产生一定影响。

假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,但仍属于高新技术企业,将适用 15%的企业所得税税率,则 2023 上半年将增加 872.79 万元所得税费用,减少 872.79 万元净利润;假设澜起昆山不再符合国家鼓励的集成电路设计企业的认定标准,且不属于高新技术企业,将适用 25%的企业所得税税率,则 2023 年上半年将增加 1,104.99 万元所得税费用,减少1,104.99 万元净利润。

五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 9.28 亿元,较上年同期下降 51.87%;实现归属于母公司所有者的 净利润 0.82 亿元,较上年同期下降 87.98%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	927,616,181.62	1,927,334,132.29	-51.87
营业成本	405,138,644.47	1,103,761,020.23	-63.29
销售费用	45,503,547.18	36,329,354.24	25.25
管理费用	86,770,903.86	76,849,938.51	12.91
财务费用	-73,359,385.20	-41,447,895.64	不适用
研发费用	302,679,003.20	205,862,004.36	47.03
经营活动产生的现金流量净额	146,285,689.70	617,991,509.65	-76.33
投资活动产生的现金流量净额	-512,758,344.88	-477,844,711.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	237,373,524.44	62,739,237.44	278.35

营业收入变动原因说明:报告期内公司实现营业收入 9.28 亿元,较上年同期下降 51.87%,主要是受服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响。

营业成本变动原因说明:报告期内公司营业成本下降主要是由于营业收入下降导致其相应的营业成本下降。

财务费用变动原因说明: 主要是由于利息收入增加。

研发费用变动原因说明:研发费用增长主要是随着布局的新产品越来越多,公司持续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于营业收入下降导致销售商品收到的现金减少且公司净利润下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内向公司 2023 年员工持股计划 转让库存股收到的现金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

上年同期公司资产减值损失为 2.52 万元,报告期内因公司计提存货跌价准备,公司资产减值损失为 1.45 亿元,较上年同期大幅增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

						中世: 九
		本期期		上年期	本期期末	
		末数占		末数占	金额较上	
项目名称	本期期末数	总资产	上年期末数	总资产	年期末变	情况说明
		的比例		的比例	动比例	
		(%)		(%)	(%)	
应收账款	185,439,563.35	1.69	322,378,580.41	3.02	-42.48	主要系销售收入下降
						所致
预付款项	17,602,598.63	0.16	68,288,424.05	0.64	-74.22	主要系预付研发服务
						及材料采购款减少所
						致
其他流动	36,120,022.15	0.33	23,221,669.14	0.22	55.54	主要系公司待抵扣的
资产						增值税进项税增加所
						致
其他非流	673,259,882.39	6.15	514,314,163.00	4.81	30.90	主要系公司投资的非
动金融资						上市公司股权增加所
产						致
在建工程	111,854,183.04	1.02	61,859,016.03	0.58	80.82	主要系临港项目投入
						所致
长期待摊	83,721,951.95	0.77	56,293,748.47	0.53	48.72	主要系量产芯片光罩
费用						模具增加所致
其他非流			24,286,615.50	0.23	-100.00	主要系预付工程款减
动资产						少
应付账款	79,187,026.25	0.72	197,166,473.46	1.85	-59.84	主要系采购减少所致
预 收 款	2,072,542.66	0.02	177,145.50	0.00	1,069.97	主要系员工预缴的限
项						制性股票购股款
应付职工	143,495,033.20	1.31	207,941,282.95	1.95	-30.99	主要系支付上年度年
薪酬						终奖导致应付奖金减
						少所致

应交税费	60,872,778.60	0.56	134,092,164.16	1.25	-54.60	主要系应交企业所得
						税减少
其他应付	388,624,838.86	3.55	65,427,360.09	0.61	493.98	主要系应付股利增加
款						
一年内到	15,466,089.59	0.14	11,893,898.00	0.11	30.03	主要系一年内到期的
期的非流						应付租赁款增加
动负债						
租赁负债	2,945,044.06	0.03	8,818,564.07	80.0	-66.60	主要系一年以上到期
						的应付租赁款减少
递延所得	14,917,363.25	0.14	22,822,712.34	0.21	-34.64	主要系金融资产公允
税负债						价值变动产生的递延
						所得税负债减少所致

其他说明

"临港项目"指公司在上海自由贸易试验区临港新片区 PDC1-0401 单元 K15-01 地块实施的研发中心建设项目,以下同。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 399,348.38 (单位: 万元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 36.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

			1 1 1 2 1 7 4 7	<u> </u>
境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	同一控制下 企业合并	芯片研发 及销售	71,524.61	-12,687.43

其他说明

公司是一家全球化布局的企业,需要在境外完成部分研发、采购、销售及投资活动,因此公司通过境外公司持有部分资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至本报告期末,公司使用权受到限制的资产为货币资金人民币 1,751.00 万元,为银行保函保证金。详见第十节、七、81。

4. 其他说明

(四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		, — , — , , , , , , , , , , , , , , , ,
报告期投资额 (元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
190,620,405.03	82,978,462.65	129.72%

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
股票	188,972,446.28	-9,705,413.87	-808,639.56		1,054,514.93	1,069,866.93	1,567,617.08	180,522,471.36
私募基金	42,786,928.00	-8,381,510.00			10,000,000.00	9,069,272.48		35,336,145.52
其他	1,919,722,394.55	1,725,879.24			346,565,890.10	10,000,000.00	4,754,858.39	2,269,461,830.08
其中:结构性存款	1,566,069,520.55	4,090,521.66			167,000,000.00			1,737,160,042.21
及银行理财								
非上市股权投资	353,652,874.00	-2,364,642.42			179,565,890.10	10,000,000.00	4,754,858.39	532,301,787.87
合计	2,151,481,768.83	-16,361,044.63	-808,639.56		357,620,405.03	20,139,139.41	6,322,475.47	2,485,320,446.96

证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券品种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本	资金 来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算 科目
境内外 股票	688123	聚辰 股份	1,090,127.01	自有 资金	1,971,139.26	-727,715.76			1,047,460.17	502,396.67	698,360.00	交易性金融 资产
境内外 股票	其他	其他	51,476,444.01	自有 资金	42,049,592.93	3,274,713.89		12,990.00	22,406.76	9,416.76	46,891,923.90	交易性金融 资产
境内外 股票	688206	概伦 电子	20,000,000.00	自有 资金	23,642,232.00	979,965.00					24,622,197.00	其他非流动 金融资产
境内外 股票	688381	帝奥 微	20,359,613.00	自有 资金	94,232,129.00	-13,232,377.00					80,999,752.00	其他非流动 金融资产
境内外 股票	其他	其他	24,256,934.03	自有 资金	27,077,353.09		-808,639.56	1,041,524.93			27,310,238.46	其他权益工 具投资
合计	/	/	117,183,118.05	/	188,972,446.28	-9,705,413.87	-808,639.56	1,054,514.93	1,069,866.93	511,813.43	180,522,471.36	/

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

私募基金名称	投资协议签 署时点	截至报告期末已 投资金额	是否涉及控股 股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
上海木澜一期私募基金合	2021年9月	36,930,727.52	否	报告期内该基金合计对外投	其他非流动金融	-8,381,510.00
伙企业(有限合伙)				资 1,400 万元	资产	
合计	/	36,930,727.52	/	/	/	-8,381,510.00

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

							1 12 / 7 / 6	11011 0 7 6 1 7 1 1 1
公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	主营业务	主营业务	净利润
						收入	利润	
澜起电子科技(昆山)有限公司	芯片研发及销售	100%	50,000.00	129,013.13	121,310.04	20,070.78	19,828.60	11,245.13
澜起电子科技(上海)有限公司	芯片研发及销售	100%	35,000.00	38,494.80	-21,504.67	4,009.34	2,883.17	-9,432.83
澜起投资有限公司	投资控股	100%	30,000.00	55,041.77	51,126.10			-923.77
Montage Technology Holdings	投资控股	100%	5 万美元	342,731.06	342,073.25			-731.44
Company Limited								
Montage Technology Macao	芯片研发及销售	100%	50 万澳门元	350,401.90	70,242.57	71,524.61	7,502.36	-12,687.43
Commercial Offshore Limited								

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、 其他披露事项

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定 网站的查询索引	决议刊登的披露 日期	会议决议
2023 年第一次临 股东大会	2023 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn	日 2023 年 2 月 24	本次议案全部审 议通过,不存在 否 决 议 案 的 情 况。
2023 年第二次临 股东大会	2023年5月4日	www.sse.com.cn	2023年5月5日	本次议案全部审 议通过,不存在 否决议案的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 30 日	本次议案全部审 议通过,不存在 否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议 案》。

2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事会议事规则>的议案》《关于修改<关联交易制度>的议案》《关于修改<对外担保制度>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场 出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

公司核心技术人员的认定情况说明

√适用 □不适用

根据公司总经理办公会决议,认定公司2023年度核心技术人员为杨崇和、常仲元、山岗、史刚。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否				
每10股送红股数(股)	_				
每10股派息数(元)(含税)	-				
每 10 股转增数 (股)	-				
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明					
-					

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年1月9日,公司召开第二届董事会第十	相关事项详见公司于2023年1月10日在上海证
二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议	券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计	告。(公告编号: 2023-002)
划首次授予部分第三个归属期符合归属条件	
的议案》。	
2023年2月7日,公司2019年限制性股票激	相关事项详见公司于2023年2月9日在上海证券
励计划首次授予部分第三个归属期第一次归	交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
属完成,相关股份于2023年2月13日上市流	(公告编号: 2023-014)
通。	
2023年6月8日,公司召开第二届董事第十七次	相关事项详见公司于2023年6月9日在上海证券
会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过	交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公
了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草	告。
案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限	
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议	
案》等议案。	
2023年6月20日,公司披露《监事会关于公司	相关事项详见公司于2023年6月20日在上海证
2023年限制性股票激励计划激励对象名单的	券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
公示情况说明及核查意见》。	告。(公告编号: 2023-047)
2023年6月29日,公司召开2022年年度股东大	相关事项详见公司于2023年6月30日在上海证
会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股	券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于	告。(公告编号: 2023-049)
公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管	
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事	
会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜	
的议案》。	
2023年6月29日,公司召开第二届董事会第十	相关事项详见公司于2023年6月30日在上海证
八次会议与第二届监事会第十七次会议,审议	券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关
通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划	公告。(公告编号: 2023-050)、(公告编号:
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的	2023-051)
议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激	

励对象首次授予限制性股票的议案》。	
2023年6月30日,公司公告2019年限制性股票	相关事项详见公司于2023年7月4日在上海证券
激励计划首次授予部分第三个归属期第二次	交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
归属完成,相关股份于2023年7月6日上市流	(公告编号: 2023-055)
通。	
2023年7月24日,公司2019年限制性股票激励	相关事项详见公司于2023年7月26日在上海证
计划首次授予部分第三个归属期第三次归属	券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
及2022年限制性股票激励计划首次授予第一	告。(公告编号: 2023-060)
个归属期归属完成,相关股份于2023年7月28	
日上市流通。	

相关员工持股计划事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2023年4月14日,公司召开职工代表大会审	相关事项详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海
议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草	证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
案)>及其摘要的议案》;同日,公司召开第二	《澜起科技 2023 年员工持股计划(草案)》等
届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四	公告。
次会议,审议通过了《关于公司<2023年员工	
持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公	
司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》	
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员	
工持股计划相关事宜的议案》。	
2023年5月17日,公司召开2023年员工持股	相关事项详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海
计划第一次持有人会议, 审议通过了《审议通	证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理	告。(公告编号: 2023-034)
委员会及选举管理委员会委员的议案》《关于	
授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办	
理员工持股计划相关事宜的议案》	
2023年5月30日,公司公告2023年员工持股	相关事项详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海
计划完成股票购买,相关股票锁定期为2023年	证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
5月30日起至2024年5月29日止。	告。(公告编号: 2023-038)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金(单位:万元)	-

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

2023年7月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露英文版的 ESG 报告。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

澜起科技积极响应碳中和号召,践行绿色低碳理念,落实节能减排、减少污染物排放等绿色 运营理念,推广绿色文化。

公司的温室气体排放主要由运营过程中的能源消耗所产生,我们严格遵循运营所在地的相关 行业节能法律、法规及标准,积极统筹和开展能源管理和监测工作,并持续推进能源使用的精细 化管理,通过改善能源结构,改造升级用能设备、积极开发新能源等方式提高能源利用率。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,规范管理环境保护相关工作。在公司运营中,培养员工的节能减排意识,减少资源浪费,共同营造高效、节能、环保的办公环境。

公司严格执行水资源节约制度,坚持对日常办公场所进行节水管理,开展多种节水举措,如对设备进行优化升级,加强对废水的处理和水资源的循环利用。同时,公司长期坚持对员工开展节水宣传,让节水意识深入人心。

公司严格遵循污染物排放管理相关法律、法规及标准,推动三废污染物规范化处理与排放,提升全员绿色减排的运营环保意识。同时,我们加强了废弃物的循环利用以实现废弃物减量化,通过废弃物的合理回收和处置,实现"变废为宝",打造更加持续的运营模式。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位: 吨)	-
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、	研发生产助于减碳的新产品
在生产过程中使用减碳技术、研发生	

产助于减碳的新产品等)

具体说明

√适用 □不适用

公司积极响应碳中和号召,践行绿色低碳理念,落实节能减排、减少污染物排放等绿色运营理念,推广绿色文化。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及 期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因	如未能及时 履行应说明 下一步计划
与首次公相关的承诺	股份限售	直接司董事管或有份、高人间公的监级	"1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。2、上述规定的锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的公司股份数量不到过直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持有的公司股份。3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定股份锁定期长于本承诺,则本方数别定股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。"	上市之日 12个月; 在公司事 五事 五事 五期 日本 五期 五期 五期 五期 五期 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二 五十二	是	是	不适用	不适用
	股份限售	直接司核人和常史或有份技杨岗、仲刚	"1、自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不得转让本公司首发前股份; 2、自本人所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用;	上市之日起 12个月;本 人离职后6 个月;股份 限售期满4 年内	是	是	不适用	不适用

		3、本人将遵守法律法规、证监会规章以及 上海证券交易所业务规则对核心技术人员 股份转让的其他规定。"					
股份限售	间公的监级员杨斯克 接司董事管的崇 Kuai Lap、 Lap、	的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。 2、上述规定的锁定期满后,在本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让所持有的公司股份数量不超	上市个月 12 个 12 个 12 个 12 个 12 个 12 个 12 不 12 不	是	是	不适用	不适用
其他	股投兴W海上理临海上利临桐东控芯IT融海、丰临海、国建中、电、英海上、骥海上、发电嘉、珠、临海临、	组织(包括除澜起科技及其下属子公司外其他所有全资子公司、控股子公司及其他拥有实际控制权或重大决策影响的企业组织,下同)将尽量避免或减少与公司(含其合并报表范围子公司,下同)之间的关联交易,对于公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由公司与独立第三方进行。本单位及本单位控制或影响的其他企业将严格避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资	长期	否	是	不适用	不适用

	上海临	2、对于本单位及本单位控制或影响的其他					
	齐、嘉兴	企业与公司之间必需的一切交易行为,均将					
	宏越、嘉						
	兴莫奈、	偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价					
	Xinyun I	有政府定价的,执行政府定价;没有政府定					
	Xinyun	价的,执行市场公允价格;没有政府定价且					
	Xinyun III	无可参考市场价格的,按照成本加可比较的					
		合理利润水平确定成本价执行。					
		3、本单位及本单位控制或影响的其他企业					
		与公司之间的关联交易均以签订书面合同					
		或协议形式明确规定,并将严格遵守公司章					
		程、关联交易管理制度等规定履行必要的法					
		定程序,本单位在公司权力机构审议有关关					
		联交易事项时将主动依法履行回避义务;对					
		需报经有权机构审议的关联交易事项,在有					
		权机构审议通过后方予执行。					
		4、本单位保证不通过关联交易取得任何不					
		正当的利益或使公司承担任何不正当的义					
		务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利					
		用关联交易侵占公司利益的,公司有权单方					
		终止关联交易。"					
其他	公 司 董						
	事、监事						
	和高级管	与公司(含其合并报表范围子公司,下同)					
	理人员	之间的关联交易,对于公司能够通过市场与					
		独立第三方之间发生的交易,将由公司与独	长期	否	是	不适用	不适用
		立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及					
		本人近亲属所控制的其他企业组织将严格					
		避免向公司拆借、占用公司资金或采取由公					
		司代垫款、代偿债务等方式占用公司资金。					

其他	间公的监级员杨 接司董事管的崇 种股事和理亲颐	围子公司,下同)之间的关联交易,对于澜 起科技能够通过市场与独立第三方之间发	长期	否	是	不适用	不适用
		2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与公司市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,本着平等互利、等价有偿的一般原价有应的方为,等价有偿的一般原价有政府定价的,为了的人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一					

	Lap、李新	或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式					
	岗	占用澜起科技资金。					
	, ,	2、对于本人及本人所控制的其他企业组织					
		与澜起科技之间必需的一切交易行为,均将					
		严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有					
		偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价					
		有政府定价的,执行政府定价;没有政府定					
		价的,执行市场公允价格;没有政府定价且					
		无可参考市场价格的,按照成本加可比较的					
		合理利润水平确定成本价执行。					
		3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜					
		起科技之间的关联交易均以签订书面合同					
		或协议形式明确规定,并将严格遵守澜起科					
		技章程、关联交易管理制度等规定履行必要					
		的法定程序,在澜起科技权力机构审议有关					
		关联交易事项时本人将主动依法履行回避					
		义务;对需报经有权机构审议的关联交易事					
		项,在有权机构审议通过后方予执行。					
		4、本人保证不通过关联交易取得任何不正					
		当的利益或使澜起科技承担任何不正当的					
		义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损					
		失或利用关联交易侵占澜起科技利益的,澜					
		起科技有权单方终止该等关联交易。"					
其他	公司	"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿					
		损失承诺及相应约束措施:					
		1、公司承诺:					
		若公司本次公开发行股票的招股说明书有	长期	否	是	不适用	不适用
		虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致	12793			1 22/11	1 ~2/11
		对判断本公司是否符合法律规定的发行条					
		件构成重大、实质影响的,本公司将依法回					
		购首次公开发行上市的全部新股。公司董事					

会将在证券监管部门或司法机关出具有关 违法违规事实的认定结果之日起三十个工 作日内,制订股份回购方案并提交股东大会 审议批准。公司将自股份回购方案经股东大 会批准或经相关监管部门批准或备案之日 起(以较晚完成日期为准)六个月内完成回 购。公司承诺,将按照市场价格且不低于首 次公开发行上市时的价格进行回购。公司首 次公开发行上市后如有派息、送股、资本公 积金转赠股本、配股等除权事项, 回购的股 份包括首次公开发行的全部新股及其派生 股份,且回购价格将相应进行调整。 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损 失的,公司将依法赔偿投资者的直接经济损 失。 2、回购新股、赔偿损失义务的触发条件: 经证券监管部门或司法机关认定,公司本次 公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的,公司负有承诺的回购新股、赔偿损 失等义务。 3、公告程序 公司应在本次公开发行股票的招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证 券监管部门或司法机关认定的当日就该等 事项讲行公告,并在前述公告后每5个交易 日定期公告相应的回购新股、赔偿损失的方 案的制定和进展情况。"

其他	股投兴W海上理临海上利临桐上齐宏兴Xinyun中、电、英 上、骥 上、发 嘉、奈 Inyun II 电嘉、珠、临海上、临海临、临兴嘉、、III	律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本单位将依法购回已转让的原限售股份。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本单位将依法赔偿投资者损失。"	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、 高级管理 人员	"关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施: 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。"	长期	否	是	不适用	不适用
其他	股投兴 WLT、英 中、电、珠、临海上理、临海	年內, 采取集中竞价交易方式的, 在任意连续 90 日內, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%; 采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日內, 减持股份的总数不得超	股东所持公 司股票锁定 期满 2 年内	是	是	不适用	不适用

	临海上利临桐上齐 上、临海临海上,	将按新的规则执行。 2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内,减持价格不低于首次公开发行股票价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调					
	宏越、嘉 兴莫奈、 Xinyun I、 Xinyun 、 Xinyun III	3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 4、若拟减持公司股票,本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。"					
其他	股东 Intel Capital	"关于持股意向及减持意向的承诺: 1、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。如相关法律法规及证券交易所对减持股数有新的规则,本单位将按新的规则执行。 2、本单位所持公司股票锁定期满之日起两年内,本单位减持所持有公司股票的价格应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。 3、本单位减持公司股票的方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。	股东所持公司股票锁定期满2年内	是	是	不适用	不适用

		4、若拟减持公司股票,本单位将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。"					
其他	公司	"关于欺诈发行的股份购回承诺: 1、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。"	长期	否	是	不适用	不适用
其他	股投兴W海上理临海上利临桐上齐宏兴X的东控芯T融海上、骥上、发嘉、慈莫yun电嘉、珠、临海上、临海临、临兴嘉、、电嘉、珠、临海上、临海临、临兴嘉、、	1、本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与澜起科技股份有限公司(以下简称"发行人")构成同业竞争的业务或经营,与发行人不存在同业竞争。2、本单位将采取有效措施,保证本单位及本单位直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。3、本单位将不在发行人以外的公司、企业增加投资,从事与发行人构成同业竞争的业务或经营。4、本单位不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本单位不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发	长期	否	是	不适用	不适用

	X	inyun 、			
	X	inyun III			

- 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
- □适用 √不适用
- 三、违规担保情况
- □适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司无控股股东及实际控制人。报告期内公司诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第	相关事项详见公司于 2023 年 2 月 8 日在上海
十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审	证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公
议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易	告。(公告编号: 2023-011)
额度预计的议案》,预计 2023 年度和关联人交	
易金额累计不超过10亿元人民币。	

报告期内,公司与关联人实际发生的交易金额为 0.67 亿元,主要为期间公司已下单的关联采购金额,包括已收货金额及尚未收货金额。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 美元

					公司	对外担保'	情况(不	包括对	 子公司的	担保)					
担保方	担保方 与上市 公司的 关系	被担保 方	担保金额	担保发 生日期 (协议签 署日)	担保	担保到期日	担保类型	主债金	(////	担保是 否已经 履行完 毕	担保是否逾期	担保逾期金额	月 反担付 情况		方 大联 关系
报告期内	担保发生額	预合计 (不包括对	子公司的:	担保)				•				•		
报告期末	担保余额仓	今计 (A)	(不包括	5对子公司]的担保)										
					/	公司及其一	子公司对	子公司	的担保情况	己					
担保方	担保方上市公的关系	司 被担	日保方 与	数担保方 5上市公]的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保		担保到期日	担保类型	担保是已经履行	1 和 4 年 -		旦保逾期 金额	是否存在 反担保
公司	公司本語	科技	2电子 友(上 全 有限 司		3,500.00	2023年6 月29日	_		_	连带责任 担保	否	否		-	否
公司	瀬起电-		t (上 全 有限 司		20.00	2023年1月3日	_		_	连带责任 担保	否	否		_	否
瀬起澳门 离岸商业 服务有限 公司	全资子	技 (资子公	22.68	2021年7 月	2021 ⁴ 月	-	2024年4 月29日	连带责任 担保	否	否		_	否

司、澜起 电子科技 (上海) 有限公司 报告期内对子公司担保发生额合计	3,520.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	3,542.68
公司	担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)	3,542.68
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.53
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	3,542.68
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	3,542.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	1、澜起电子科技(上海)有限公司向供应商采购相关产品,供应商要求公司出具担保函,担保金额为3500万美元,担保发生日为有延迟给付或有任何不能给付供应商之日起,担保到期日为供应商全部受偿之日止,截至报告期末,担保尚在履行中。 2、澜起电子科技(上海)有限公司向供应商采购相关产品,供应商要求公司出具担保函,承诺对债务承担连带最高额保证责任,担保金额为20万美金。担保到期日为自债务人在最高额担保再去确定期内最后一笔债务履行期限届满之日起两年期满之日。截至报告期末,担保尚在履行中。 3、公司与供应商签署采购协议,双方约定,澜起澳门离岸商业服务有限公司为公司、公司全资子公司澜起电子科技(昆山)有限公司、澜起电子科技(上海)有限公司的任何违规行为进行信用担保,担保金额为22.68万美元。担保到期日为许可使用协议的终止日。截至报告期末,担保尚在履行中。

(三)其他重大合同

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位:元

募集资金 来源	募集资金 到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺投 资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末累 计投入募集资金 总额(2)	截至报告 期末累计 投入进度 (%)(3) = (2)/(1)	本年度投入金 额(4)	本年度投 入金额占 比(%) (5) =(4)/(1)
首次公开 发行股票	2019年7 月12日	2,801,938,447.20	2,746,558,074.15	2,300,190,600.00	2,777,700,600.00	2,114,662,040.02	76.13	170,489,457.04	6.14

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承 诺投资总额	调整后募集资金 投资总额 (1)	截至报告期末 累计投入募集 资金总额(2)	截 报 期 累 投 进 () (3) (2)/(1	项达预可用态期目到定使状日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本已的或发有现益研果	项可性否生大化如是请明体况目行是发重变,如,说具情况	节余的金额及形 成原因
------	------	----------	-------	----------	----------	------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-------	---------------	---------------	------------	------------	----------------------------	----------------

新代存口片发产化目一内接芯研及业项	研发	不适用	首公发股	201 9年 7月 12 日	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	629,077,786.71	61.80	已结项	是	是	不适用	不适用	公完DD第代接片存组芯研并20第度量货司 R5子存芯内模套的,于年季式出已	不适用	(1) 实研化节时费理目实研租导用公募金一在过路提成强的合支方场研工入对资理投中持各率目制降。由变场建小时进取。由变场建小时进取。由变场建小时进取。由变场建小时进取。由变场建小时进取。
津服器U其台术级目	研发	不适用	首公发股股票	201 9年 7月 12 日	否	745,201,600.00	745,201,600.00	653,402,798.14	87.68	已结项	是	是	不适用	不适用	公累成津®C的及工并推场逮务台线司计三《PU研量作成向。® 器产已完代逮》发产,功市津服平品在	不适用	(1)在募投项, 在募投中, 好中, 好人 一样, 一定 一定 (1)在 一定 一定 一定 (1)在 一定 一定 (1)在 一定 (1)在 一定 (1)在 一定 (1)在 (1)在 (1)在 (1)在 (1)在 (1)在 (1)在 (1)在

															2021 年 東 大 破 在 年 实 长 2022 現 收 2022 現 收 2022 現 り 307 207 207 207 207 207 207 207 207 207 2		
人智芯研项工能片发目	研发	不适用	首次 公开 发票	201 9年 7月 12 日	否	537,139,000.00	537,139,000.00	501,654,521.50	93.39	已结项	是	是	不适用	不适用	公完一芯程的片完步工成亮司成代片样,成测作功。已第AI工片流并初试,点		(1) 在 (1) 在 (1) 在 (1) 在 (1) 在 (2) 在 (3) 在 (4) 在 (4) 在 (4) 在 (5) 在 (6) 在 (7) 的加用的 (8) 在 (8) 在 (9) 在 (9) 在 (1) 的加州的 (1) 的加州的 (1) 的加州的 (2) 对为资理 (3) 的进入。 (4) 的进入。 (5) 的进入。 (6) 的进入。 (7) 的进入。 (7) 的进入。 (8) 的进入。 (9) 的是 (9) 的是 (
新代 PCIe 重时芯研 が研	研发	不适用	首次 公开 发行 股票	201 9年 7月 12 日	是	477,510,000.00	477,510,000.00	330,526,933.67	69.22	2025 年	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

及产									
业化									
项目									

- 注: 1、新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的 477,510,000.00 元中,包含超募资金 446,367,474.15 元及超募资金利息 31,142,525.85 元。
- 2、调整后募集资金承诺投资总额 2,777,700,600.00 元包含募集资金总额 2,746,558,074.15 元及超募资金利息 31,142,525.85 元。
- 3、新一代内存接口芯片研发及产业化项目、津建[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目已于 2022 年 6 月结项,人工智能芯片研发项目已于 2023 年 4 月 结项。

(三)报告期内募投变更情况

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

- 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
- □适用 √不适用
- 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
- □适用 √不适用
- 3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
- √适用 □不适用

2023 年 6 月 29 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买本金保障型投资产品余额为人民币 2 亿元。

- 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
- □适用 √不适用
- 5、其他
- □适用 √不适用

十三、 其他重大事项的说明

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	,		7	▶次变动增减(+,-))		本次变动后	2.
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份	0	0							
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,134,068,231	100	3,288,990				3,288,990	1,137,357,221	100
1、人民币普通股	1,134,068,231	100	3,288,990				3,288,990	1,137,357,221	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股								·	
4、其他									
三、股份总数	1,134,068,231	100	3,288,990				3,288,990	1,137,357,221	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

单位:股

上市流通 日期	股份变动事 项	股份变动 性质	股份变动数 量	公告名称	公告刊登的指定网站 的查询索引
2023年2 月13日	公司2019年 限制加强 次第二年 以第一年 以第一年 以第一年 以第一年 以第一年 以第一年 以第一年 以第一	发行新股	2,009,910	《2019年限制性股票》以上, 制性股票的。 制性划量, 是个分别。 是个一次。 是一个次, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公 告编号: 2023-014
2023年7月6日	公司2019年 限激力 制励授三第的票 第一次制 市 第二次制 市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	发行新股	1,279,080	《2019年限制性别等等的 制性别等的 一种 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公 告编号: 2023-055

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如 有)

√适用 □不适用

2023 年 7 月 26 日,公司披露《2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第三次归属及 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,共计完成归属登记 651,025 股,该部分股票已于 2023 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由 1,137,357,221 股增加至 1,138,008,246 股。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产的影响如下:

1/4 / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
项目	2023年1-6月(股份变动后)	2023年1-6月 (股份变动前)					
每股收益(元/股)	0.0719	0.0720					
每股净资产(元/股)	8.8882	8.8933					

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,162
------------------	--------

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称	报告期内增	期末持股数		持有有	包含	质押、 标记或 冻结情 况		
(全称)	减	量	比例 (%)	限售条 件股份 数量	出份限股的售份量	股份状态	数量	股东 性质
中国电子投资控 股有限公司	-13,135,014	112,721,761	9.91	0	0	无	0	境内非 国有法 人
INTEL CAPITAL CORPORATION	-18,389,626	83,293,624	7.32	0	0	无	0	境外法 人
香港中央结算有 限公司	28,979,198	68,529,002	6.03	0	0	无	0	境外法 人
珠海融英股权投 资合伙企业(有 限合伙)	-490,000	60,805,238	5.35	0	0	无	0	其他
WLT Partners, L.P.	400,583	58,403,313	5.14	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,530,352	41,102,785	3.61	0	0	无	0	其他
上海临理投资合 伙企业(有限合 伙)	-16,731,190	18,670,057	1.64	0	0	无	0	其他
中国建设银行股 份有限公司一华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金	5,648,603	16,926,171	1.49	0	0	无	0	其他

招商银行股份有 限公司一兴全合 润混合型证券投 资基金	16,552,043	16,55	2,043	1.46		0	0	无	0	其他
中电鑫润数字 (海南)私募基 金管理有限公司 一嘉兴芯电投资 合伙企业(有限 合伙)	-1,121,640	16,02	6,660	1.41		0	0	无	0	其他
	前十	卜名无限	售条件	‡股东持	股情况	Z				
股3	东名称			无限售				种类	及数量	
			流i	<u> </u>			种类	HH		<u>女量</u>
中国电子投资控股 INTEL CAPITAL C				112,72			尼 币普通			,721,761
香港中央结算有限。				83,29 68,52	,		尼币普通 尼市普通			,293,624
珠海融英股权投资		<u></u>		08,32	9,002	八口	あしいり	加又	00	,329,002
伙)	百 八 正 业 (有 PK	П		60,80	5,238	人目	尼币普通	設	60	,805,238
WLT Partners, L.P.				58,40	3,313	人目	尼 币普通	i股	58,403,313	
招商银行股份有限。	公司一华夏上证	科创			,	,		, , ,		· · · · ·
板 50 成份交易型开	放式指数证券技	投资基	41,102,785 人民币普通股 41			,102,785				
金	金									
上海临理投资合伙企业(有限合伙)			18,670,057 人民币普通股		腹	18	,670,057			
	中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资			16,92	6,171	人目	尼币普通	i股	16	,926,171
型证券投资基金	公司一兴全合润	混合		16,55	2,043	人目	尼 币普通	i股	16	5,552,043
中电鑫润数字(海际限公司一嘉兴芯电报公司一嘉兴芯电报				16,02	6,660	人目	尺币普通	i股	16	5,026,660
前十名股东中回购一	专户情况说明		不适	用				L_		
上述股东委托表决构		、放	不适用							
弃表决权的说明										
上述股东关联关系或一致行动的说明			嘉兴 ②、W 合伙 3、未 动人	芯电投资 国电子拉 LT P artu 企业(存 知上述 于《上市	资合伙 没资控 ners, L. 有限合作 其余股	企业 投有[P .的 伙)	(有限台限公司控制人名字有重要 间的关	- (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	的普遍 融英朋权益; 权益;	限公司一 通合伙人 投权投资 未知是 的一致行
表决权恢复的优先原 说明	投股东及持股数		不适	用						

注:报告期内,WLT Partners, L.P.的持股变动的原因包括股份减持及转融通出借证券余额变动。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股 份增减变动 量	增减变动原 因
杨崇和	董事长、首席 执行官、核心 技术人员	780,000	1,380,000	600,000	系公司 2019 年限制计划 票激质子的 分第三个归
					馬期完成归 属所致
Stephen Kuong-Io Tai	职工董事、总 经理	780,000	1,380,000	600,000	系 2019 年 激
苏琳	副总经理兼财务负责人	80,000	1,028,707	948,707	系年票首分属属股股公限激次第期及转期及转票的通过的,不是是的人,不是是是是一个人,不是是是一个人,不是是一个人,不是是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是
傅晓	董事会秘书	24,720	43,800	19,080	系年票首分属 問題 所 系 限 別 形 所 形 所 的 形 的 形 的 形 的 形 的 的 的 的 的 的 的 的
山岗	核心技术人	40,000	70,000	30,000	系公司 2019

	员				年限 票 首 次 授 票 次 授 三 次 第 三 次 第 三 成 期 照 所 致 居 所 致
常仲元	核心技术人员	30,000	60,000	30,000	系年票首分属所 会限激次第三 会 系 会 的 的 形 形 形 子 个 成 属 所 致 的 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
史刚	核心技术人员	90,000	150,000	60,000	系 2019

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期末,公司副总经理兼财务负责人苏琳女士、公司核心技术人员山岗先生、常仲元先生、史刚先生、公司董事会秘书傅晓女士均不再间接持有公司股份,上述人员间接持股变动原因为报告期内其各自投资的私募基金或间接持股主体出售部分公司股份。

除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的数量在报告期内均未发生变化。

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

- 1. 股票期权
- □适用 √不适用
- 2. 第一类限制性股票
- □适用 √不适用
- 3. 第二类限制性股票
- □适用 √不适用
- (三) 其他说明
- □适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

- □适用 √不适用
- 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
- □适用 √不适用

六、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

- 一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
- □适用 √不适用
- 二、可转换公司债券情况
- □适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 澜起科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	5,861,540,713.56	5,870,437,916.39
交易性金融资产	七、2	1,784,750,326.11	1,610,090,252.74
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	185,439,563.35	322,378,580.41
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,602,598.63	68,288,424.05
其他应收款	七、8	3,686,378.62	3,628,913.99
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	七、9	736,426,375.19	738,432,715.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	36,120,022.15	23,221,669.14
流动资产合计		8,625,565,977.61	8,636,478,472.63
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	62,080,729.40	64,348,903.65
其他权益工具投资	七、18	27,310,238.46	27,077,353.09
其他非流动金融资产	七、19	673,259,882.39	514,314,163.00
投资性房地产	七、20	535,632,747.11	542,874,430.13
固定资产	七、21	582,344,055.33	520,500,219.36
在建工程	七、22	111,854,183.04	61,859,016.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	15,230,748.46	14,527,765.54
无形资产	七、26	147,719,411.56	131,081,051.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	83,721,951.95	56,293,748.47

No. 1 and the second second			
递延所得税资产	七、30	78,431,203.00	92,404,213.56
其他非流动资产	七、31		24,286,615.50
非流动资产合计		2,317,585,150.70	2,049,567,479.35
资产总计		10,943,151,128.31	10,686,045,951.98
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
<u> </u>			
应付票据			
应付账款	七、36	79,187,026.25	197,166,473.46
	七、37		
		2,072,542.66	177,145.50
合同负债	七、38	17,262,317.99	22,730,884.37
应付职工薪酬	七、39	143,495,033.20	207,941,282.95
应交税费	七、40	60,872,778.60	134,092,164.16
其他应付款	七、41	388,624,838.86	65,427,360.09
其中: 应付利息			
应付股利	七、41	341,207,166.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	15,466,089.59	11,893,898.00
其他流动负债		, ,	, ,
流动负债合计		706,980,627.15	639,429,208.53
非流动负债:		700,700,027.13	037,127,200.33
长期借款	+		
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,945,044.06	8,818,564.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	88,378,111.16	87,720,444.48
递延所得税负债	七、30	14,917,363.25	22,822,712.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,240,518.47	119,361,720.89
负债合计		813,221,145.62	758,790,929.42
所有者权益(或股东权		013,221,113.02	750,770,727.12
益):			
实 收资本(或股本)	七、53	1 127 257 221 00	1 124 069 221 00
其他权益工具	п, ээ	1,137,357,221.00	1,134,068,231.00
其中:优先股			
永续债		2 2 · 2 · 2 · 3	
资本公积	七、55	5,342,457,455.06	5,329,257,511.77
减:库存股	七、56		300,083,330.38
其他综合收益	七、57	272,286,170.86	126,832,160.16
专项储备			
盈余公积	七、59	235,957,986.28	235,957,986.28
未分配利润	七、60	3,126,802,471.36	3,386,153,834.82

归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	10,114,861,304.56	9,912,186,393.65
少数股东权益	15,068,678.13	15,068,628.91
所有者权益(或股东权 益)合计	10,129,929,982.69	9,927,255,022.56
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	10,943,151,128.31	10,686,045,951.98

公司负责人:杨崇和 主管会计工作负责人:苏琳 会计机构负责人:苏琳

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位:澜起科技股份有限公司

	T T		单位:元 巾柙:人民巾
项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,808,479,332.14	1,827,312,226.55
交易性金融资产		1,265,151,910.70	877,142,778.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		154,812,387.11
应收款项融资			
预付款项		1,292,621.79	205,720.17
其他应收款	十七、2	1,320,558,779.10	1,224,801,580.70
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,831,200.14	10,466,610.00
流动资产合计		4,413,313,843.87	4,094,741,302.61
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,016,039,672.43	3,007,859,922.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		322,929,850.46	327,369,226.22
固定资产		134,983,834.15	130,527,304.65
在建工程		1,215,929.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,184,884.61	23,253,867.85

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,893,563.84	49,302,356.26
递延所得税资产	10,171,245.22	10,268,929.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,584,418,979.93	3,548,581,606.84
资产总计	7,997,732,823.80	7,643,322,909.45
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,697,824.78	61,256,694.34
预收款项	2,002,267.50	
合同负债		
应付职工薪酬	17,037,425.10	32,561,587.96
应交税费	2,755,110.63	4,552,768.15
其他应付款	567,585,576.74	254,736,830.69
其中: 应付利息		
应付股利	341,207,166.30	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	610,078,204.75	353,107,881.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,940,000.00	51,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,940,000.00	51,140,000.00
负债合计	662,018,204.75	404,247,881.14
所有者权益(或股东权		
益):	1 107 077 001 00	
实收资本(或股本)	1,137,357,221.00	1,134,068,231.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债	7.212 122 122	
资本公积	5,342,457,455.06	5,329,257,511.77
减:库存股		300,083,330.38
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	235,957,986.28	235,957,986.28
未分配利润	619,941,956.71	839,874,629.64
所有者权益(或股东权 益)合计	7,335,714,619.05	7,239,075,028.31
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	7,997,732,823.80	7,643,322,909.45

公司负责人:杨崇和 主管会计工作负责人:苏琳 会计机构负责人:苏琳

合并利润表

2023年1—6月

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	774	927,616,181.62	1,927,334,132.29
其中: 营业收入	七、61	927,616,181.62	1,927,334,132.29
二、营业总成本		769,438,670.88	1,383,281,538.87
其中: 营业成本	七、61	405,138,644.47	1,103,761,020.23
税金及附加	七、62	2,705,957.37	1,927,117.17
销售费用	七、63	45,503,547.18	36,329,354.24
管理费用	七、64	86,770,903.86	76,849,938.51
研发费用	七、65	302,679,003.20	205,862,004.36
财务费用	七、66	-73,359,385.20	-41,447,895.64
其中: 利息费用	七、66	452,126.22	545,242.05
利息收入	七、66	72,932,950.68	37,122,550.83
加: 其他收益	七、67	71,588,528.96	7,718,529.42
投资收益(损失以"一"号填 列)	七、68	26,685,474.73	24,937,196.03
其中: 对联营企业和合营企			
业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			
资产终止确认收益(损失以"-"号填			
列)			
净敞口套期收益(损失以"-" 号填列)			
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	七、70	-16,361,044.63	205,897,471.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	七、71	695,167.92	-93,758.40
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	七、72	-144,699,653.77	-25,237.35
资产处置收益(损失以"一" 号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		96,085,983.95	782,486,794.44
加:营业外收入	七、74		
减:营业外支出	七、75	437,775.00	51,813.70

四、利润总额(亏损总额以"一"号 填列)		95,648,208.95	782,434,980.74
减: 所得税费用	七、76	13,699,356.89	101,477,909.68
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)		81,948,852.06	680,957,071.06
(一) 按经营持续性分类	<u> </u>	l .	
1.持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		81,948,852.06	680,957,071.06
2.终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)		81,855,802.84	680,956,480.43
2.少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)		93,049.22	590.63
六、其他综合收益的税后净额		145,454,010.70	195,617,244.24
(一)归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		145,454,010.70	195,617,244.24
1.不能重分类进损益的其他综合 收益		-606,479.67	12,657,018.53
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综 合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-606,479.67	12,657,018.53
(4)企业自身信用风险公允价值变 动			
2.将重分类进损益的其他综合收 益		146,060,490.37	182,960,225.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	146,060,490.37	182,960,225.71
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额			
七、综合收益总额		227,402,862.76	876,574,315.30
(一)归属于母公司所有者的综 合收益总额		227,309,813.54	876,573,724.67
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		93,049.22	590.63
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人: 杨崇和

主管会计工作负责人: 苏琳

会计机构负责人: 苏琳

母公司利润表

2023年1—6月

项目	附注	2023 年半年度	·位: 元 中柙: 人民巾 2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	206,680,891.79	339,708,631.29
减:营业成本	1 4	200,000,091.79	339,700,031.29
税金及附加		1,208,945.50	735,404.75
销售费用		6,797,112.23	2,870,625.02
管理费用		34,844,103.09	37,681,127.10
研发费用		140,648,254.42	98,136,409.02
财务费用		-26,792,770.27	-24,249,654.23
其中:利息费用		-20,772,770.27	-24,247,034.23
利息收入		26,678,610.25	22,139,939.69
加: 其他收益		58,666,332.63	399,533.38
投资收益(损失以"一"号填		36,000,332.03	377,333.30
列)	十七、5	10,859,987.95	3,411,230.14
其中:对联营企业和合营企业			
的投资收益			
以摊余成本计量的金融资			
产终止确认收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号			
填列)			
公允价值变动收益(损失以		2 000 122 62	7.262.160.22
"一"号填列)		3,009,132.62	7,262,168.22
信用减值损失(损失以"-"号填			
列)			
资产减值损失(损失以"-"号填			
列)			
资产处置收益(损失以"一"号			
填列)			
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		122,510,700.02	235,607,651.37
加:营业外收入			
减:营业外支出			51,742.00
三、利润总额(亏损总额以"一"号填		122,510,700.02	235,555,909.37
列)			
减: 所得税费用		1,236,206.65	19,413,884.54
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		121,274,493.37	216,142,024.83
(一)持续经营净利润(净亏损以		121,274,493.37	216,142,024.83
"一"号填列)		,, ., ., 20.07	
(二)终止经营净利润(净亏损以			
"一"号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综			
合收益			

1		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综		
合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变		
动		
4.企业自身信用风险公允价值变		
动		
(二)将重分类进损益的其他综合		
收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		
收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合		
收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	121,274,493.37	216,142,024.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨崇和 主管会计工作负责人:苏琳 会计机构负责人:苏琳

合并现金流量表

2023年1—6月

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,065,228,856.48	1,921,286,102.31
收到的税费返还		78,408.58	5,392,874.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	133,888,678.85	74,061,203.74
经营活动现金流入小计		1,199,195,943.91	2,000,740,180.82
购买商品、接受劳务支付的现金		587,530,900.08	1,065,157,779.63
支付给职工及为职工支付的现金		323,466,337.52	185,010,562.95
支付的各项税费		75,184,988.96	33,551,119.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	66,728,027.65	99,029,209.06
经营活动现金流出小计	七、79	1,052,910,254.21	1,382,748,671.17
经营活动产生的现金流量净额		146,285,689.70	617,991,509.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,101,422,960.13	1,934,852,975.47
取得投资收益收到的现金		28,567,699.65	27,621,692.01
处置固定资产、无形资产和其他长			
期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的			
现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,131,990,659.78	1,962,474,667.48
购建固定资产、无形资产和其他长		201,515,121.46	70,629,108.62
期资产支付的现金		201,313,121.40	70,029,108.02
投资支付的现金		2,441,233,883.20	2,369,690,270.09
取得子公司及其他营业单位支付的			
现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,644,749,004.66	2,440,319,378.71
投资活动产生的现金流量净额		-512,758,344.88	-477,844,711.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		79,264,659.00	72,416,464.00
其中:子公司吸收少数股东投资收			
到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	168,534,275.89	
筹资活动现金流入小计		247,798,934.89	72,416,464.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的		93,000.00	
现金		75,000.00	
其中:子公司支付给少数股东的股		93,000.00	
利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	10,332,410.45	9,677,226.56
筹资活动现金流出小计		10,425,410.45	9,677,226.56
筹资活动产生的现金流量净额		237,373,524.44	62,739,237.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的		104,313,677.16	162,364,236.83
影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-24,785,453.58	365,250,272.69
加: 期初现金及现金等价物余额	七、79	5,833,750,412.54	5,083,941,010.39
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,808,964,958.96	5,449,191,283.08

公司负责人: 杨崇和 主管会计工作负责人: 苏琳

会计机构负责人: 苏琳

母公司现金流量表

2023年1—6月

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,164,159.79	337,161,227.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,265,369.70	60,828,463.49
经营活动现金流入小计		446,429,529.49	397,989,691.17
购买商品、接受劳务支付的现金		101,117,615.66	24,203,479.76
支付给职工及为职工支付的现金		67,557,288.27	37,143,120.36
支付的各项税费		4,802,103.19	16,259,068.56
支付其他与经营活动有关的现金		41,174,459.39	78,615,724.88

经营活动现金流出小计	214,651,466.51	156,221,393.56
经营活动产生的现金流量净额	231,778,062.98	241,768,297.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,090,000,000.00	743,140,531.05
取得投资收益收到的现金	10,859,987.95	3,411,230.14
处置固定资产、无形资产和其他长		
期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		
现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,100,859,987.95	746,551,761.19
购建固定资产、无形资产和其他长	60,220,903.08	15,728,396.22
期资产支付的现金	00,220,903.08	13,720,390.22
投资支付的现金	1,542,000,000.00	1,071,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,602,220,903.08	1,087,238,396.22
投资活动产生的现金流量净额	-501,360,915.13	-340,686,635.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	79,264,659.00	57,341,464.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	168,534,275.89	
筹资活动现金流入小计	247,798,934.89	57,341,464.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		
现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,000,000.00	88,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	234,798,934.89	-30,658,536.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4,453,081.74	2,117,570.06
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,330,835.52	-127,459,303.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,816,393,695.04	1,807,763,346.49
六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人,杨崇和 文管会计工作负责	1,786,062,859.52	1,680,304,043.13

公司负责人:杨崇和 主管会计工作负责人:苏琳 会计机构负责人:苏琳

合并所有者权益变动表

2023年1—6月

	2023 年半年度											+ 匹・ル	11/17 - / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	归属于母公司所有者权益													
项目	京小孩子 (書	其任	他权立 具				甘仙岭入此	专项			-11-		少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或 股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收 益	项 储 备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年期 末余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38	126,832,160.16		235,957,986.28	3,386,153,834.82		9,912,186,393.65	15,068,628.91	9,927,255,022.56
加:会计政 策变更														
前期差错 更正														
同一控制 下企业合并														
其他														
二、本年期 初余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38	126,832,160.16		235,957,986.28	3,386,153,834.82		9,912,186,393.65	15,068,628.91	9,927,255,022.56
三、本期增减变动金额 (减少以 "一"号填 列)	3,288,990.00				13,199,943.29	-300,083,330.38	145,454,010.70			-259,351,363.46		202,674,910.91	49.22	202,674,960.13
(一)综合 收益总额							145,454,010.70			81,855,802.84		227,309,813.54	93,049.22	227,402,862.76
(二)所有 者投入和减 少资本	3,288,990.00				13,199,943.29	-300,083,330.38						316,572,263.67		316,572,263.67
1. 所有者 投入的普通 股	3,288,990.00				75,975,669.00							79,264,659.00		79,264,659.00

		1				1		
2. 其他权								
益工具持有								
者投入资本								
3. 股份支								
付计入所有								
者权益的金	68,773,328.78					68,773,328.78		68,773,328.78
额								
4. 其他	-131,549,054.49	-300,083,330.38				168,534,275.89		168,534,275.89
(三)利润	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
分配				-341,207,166.30		-341,207,166.30	-93,000.00	-341,300,166.30
1. 提取盈								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一								
般风险准备								
3. 对所有								
者(或股				-341,207,166.30		-341,207,166.30	-93,000.00	-341,300,166.30
东)的分配				, ,		, ,	,	, ,
4. 其他								
(四) 所有								
者权益内部								
结转								
1. 资本公								
积转增资本								
(或股本)								
2. 盈余公								
积转增资本								
(或股本)								
3. 盈余公								
积弥补亏损								
你外们 分 似								
4. 设定受								
益计划变动								
额结转留存								
收益								
5. 其他综								
合收益结转								
留存收益					<u> </u>			
6. 其他								
(五) 专项				 				
储备				 _	<u> </u>			

1. 本期提 取									
2. 本期使 用									
(六) 其他									
四、本期期 末余额	1,137,357,221.00		5,342,457,455.06	272,286,170.86	235,957,986.28	3,126,802,471.36	10,114,861,304.56	15,068,678.13	10,129,929,982.69

	2022 年半年度													
						归属于	一母公司所有者权	益						
项目	实收资本(或股 本)	其 优先股	也 料 身 永 续 债	五 其 他	资本公积	减:库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合 计
一、上年期 末余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38	-200,010,990.05		184,116,258.08	2,461,878,566.20		8,390,699,376.46		8,390,699,376.46
加: 会计政 策变更														
前期差错 更正														
同一控制 下企业合并														
其他 二、本年期 初余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38	-200,010,990.05		184,116,258.08	2,461,878,566.20		8,390,699,376.46		8,390,699,376.46
三、本期增减变动金额 (减少以 "一"号填 列)	1,517,340.00				101,878,428.38		196,336,717.32			341,551,674.05		641,284,159.75	15,075,590.63	656,359,750.38
(一)综合 收益总额							195,617,244.24			680,956,480.43		876,573,724.67	590.63	876,574,315.30
(二)所有 者投入和减 少资本	1,517,340.00				101,878,428.38							103,395,768.38	15,075,000.00	118,470,768.38

4 CC +: +v.+n			1 1		ı				
1. 所有者投入的普通股	1,517,340.00		35,505,756.00				37,023,096.00	15,075,000.00	52,098,096.00
2. 其他权益									
工具持有者									
投入资本									
3. 股份支付									
计入所有者			66,372,672.38				66,372,672.38		66,372,672.38
权益的金额			, ,				, ,		
4. 其他									
(三)利润									
分配						-338,685,333.30	-338,685,333.30		-338,685,333.30
1. 提取盈余									
公积									
2. 提取一般									
风险准备									
3. 对所有者									
(或股东)						-338,685,333.30	-338,685,333.30		-338,685,333.30
的分配									
4. 其他									
(四)所有									
者权益内部				719,473.08		-719,473.08			
结转									
1. 资本公积									
转增资本									
(或股本)									
2. 盈余公积									
转增资本									
(或股本)									
3. 盈余公积									
弥补亏损									
4. 设定受益									
计划变动额									
结转留存收									
益									
5. 其他综合									
收益结转留				719,473.08		-719,473.08			
存收益						,			
6. 其他									
(五)专项					1				
储备									
гн ш	i_		1	L	!		L		

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期 末余额	1,132,824,111.00		5,215,370,529.99	300,083,330.38	-3,674,272.73	184,116,258.08	2,803,430,240.25	9,031,983,536.21	15,075,590.63	9,047,059,126.84

公司负责人:杨崇和

主管会计工作负责人: 苏琳

会计机构负责人: 苏琳

母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

	•									千世・九	111111111111111111111111111111111111111
						2023 年半年	年度				
项目	实收资本(或股 本)	其 优 先 股	也 科 永 禁 债	五工 其 他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38			235,957,986.28	839,874,629.64	7,239,075,028.31
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,134,068,231.00				5,329,257,511.77	300,083,330.38			235,957,986.28	839,874,629.64	7,239,075,028.31
三、本期增减变动金额(减少以 "一"号填列)	3,288,990.00				13,199,943.29	-300,083,330.38				-219,932,672.93	96,639,590.74
(一) 综合收益总额										121,274,493.37	121,274,493.37
(二) 所有者投入和减少资本	3,288,990.00				13,199,943.29	-300,083,330.38					316,572,263.67
1. 所有者投入的普通股	3,288,990.00				75,975,669.00						79,264,659.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					68,773,328.78						68,773,328.78
4. 其他					-131,549,054.49	-300,083,330.38					168,534,275.89
(三)利润分配										-341,207,166.30	-341,207,166.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-341,207,166.30	-341,207,166.30

3. 其他							
(四)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,137,357,221.00		5,342,457,455.06		235,957,986.28	619,941,956.71	7,335,714,619.05

						2022 年半	年度				
项目	京小次士 (武明	其他	也权	盆工			其他综	专项			
	实收资本(或股 本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	综合收益	项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38			184,116,258.08	712,234,225.16	6,841,066,025.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,131,306,771.00				5,113,492,101.61	300,083,330.38			184,116,258.08	712,234,225.16	6,841,066,025.47
三、本期增减变动金额(减少以 "一"号填列)	1,517,340.00				101,878,428.38					-122,543,308.47	-19,147,540.09
(一) 综合收益总额										216,142,024.83	216,142,024.83
(二) 所有者投入和减少资本	1,517,340.00				101,878,428.38						103,395,768.38
1. 所有者投入的普通股	1,517,340.00				35,505,756.00						37,023,096.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					66,372,672.38						66,372,672.38
4. 其他											

(三)利润分配							-338,685,333.30	-338,685,333.30
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-338,685,333.30	-338,685,333.30
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收								
益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,132,824,111.00		5,215,370,529.99	300,083,330.38		184,116,258.08	589,690,916.69	6,821,918,485.38

公司负责人:杨崇和

主管会计工作负责人: 苏琳

会计机构负责人: 苏琳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

澜起科技股份有限公司(以下简称"本公司")于 2004 年 5 月 27 日在上海市成立。本公司的法定代表人为杨崇和,截至本报告期末公司注册资本为人民币 1,134,068,231.00 元,住所为上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层。2018 年 10 月 29 日,经上海市工商行政管理局批准,本公司整体变更为股份有限公司,并更名为澜起科技股份有限公司,换发了统一社会信用代码为913100007626333657 的企业法人营业执照,营业期限为 2004 年 5 月 27 日至无固定期限。根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1128 号),本公司向社会公开发行人民币普通股 112,981.3889万股股份,每股面值人民币 1 元。本公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

本公司主要经营范围为:集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件的设计、开发、批发、进出口等,属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

本公司无实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于2023年8月23日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√活用 □不活用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见本节九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司及子公司(以下统称"本集团")根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价准备的计提、政府补助、收入确认和计量及递延 所得税资产的确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

□适用 √不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是 指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体 等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其 余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后 形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的上一月的期末汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币 性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款 费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交 易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性

项目,采用公允价值确定目的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期 损益或其他综合收益。

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表目的即期汇率折算,股东权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率的近似汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的上月的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的上月的月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满:
- (2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在"过手协议"下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团 承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金 流量特征分类为:以推余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以客户信用等级分类为基础评估应收账款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、2。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 详见本节"五、10、金融工具"。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 详见本节"五、10、金融工具"。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、委托加工物资、发出商品、库存商品等。

存货按照标准成本法进行初始计量,通过成本差异分摊结转为实际成本。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产加工环节主要由外部专业厂商完成,包括封装和测试等。发出存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日,对库龄大于 18 个月的存货全额计提减值准备;对库龄小于 18 个月的存货根据预期销售情况计提减值,即按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原则上按照类别计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权 投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初 始投资成本: 初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留 存收益); 合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股 东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益; 其中,处置后仍为长期股权投 资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期 股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,以 购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本), 合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买 日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后 仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期 股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以 实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资 成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。 控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力 运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是 指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方 一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并 不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享

有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被 投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告 分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投 资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长 期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综 合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因处置终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法 折旧或摊销方法

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提,使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30-50年 0% 2.00-3.33%

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5 - 50 年	0%	2.00-20.00%
电子设备	年限平均法	3-5年	0%	20.00-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5年	0%	20.00-33.33%
交通工具	年限平均法	3-5年	0%	20.00-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产和长期待摊费用。

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日,本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认, 并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下:

软件1-5年IP 授权1-5年土地使用权50年

本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使 用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和 建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使 用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于 发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完 成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的 意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和 其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产 开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:于资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试;对 因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论 是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

推销期经营租入固定资产改良支出3 - 5 年光罩模具(注)3 - 5 年绿化工程5 年维保费2-5 年

注: 光罩模具归集后,在对应产品达到预定可使用状态时点时开始摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务,如企业在转让承诺的商品 或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日,本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项,还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后,本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额,支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行 调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用期权定价模型确定,参见附注十一。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品一项履约义务。本集团通常综合考虑下列因素:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品:

- (1) 对于直销模式,根据合同约定分别以出口报关时点或客户签收时点作为收入确认时点:
- (2) 对于委托代销安排,在受托方售出商品时确认销售商品收入。

特许权使用费收入

本公司向关联方收取特许权使用费按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在满足相关条件且不再具有退回义务时确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额或可抵扣亏损;
- (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产 负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所 有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人

除了短期租赁和低价值租赁,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债,会计处理见附注五、28 和附注五、34。

短期租赁和低价值租赁

本集团将在租赁期开始日,租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对租赁期不超过 12 个月的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

作为承租人

除了短期租赁和低价值租赁,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债,会计处理见附注五、28 和附注五、34。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。除股份支付之外,发行(含再融资)、 回购、出售或注销自身权益工具,作为权益的变动处理。

利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量金融资产。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性 所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的 判断:

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式,在判断业务模式时,本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其

管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时, 本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征,需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大 判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本 集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预 期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减 值损失金额。

存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及过时和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

本集团根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率,因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损 基于转回时适用的税率确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳 税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁,本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时,本集团根据所处经济环境,以可观察的利率作为确定增量借款利

率的参考基础,在此基础上,根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税法规定的适用税率计算销	免税、0%、6%、9%、13%
	项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税	
	额后的差额计缴增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征:房产原值一次减除 30%后余	从价计征: 1.2%
	值	从租计征: 12%
	从租计征:租金收入	
土地使用税	定额税率	年应纳税额为每平方米6元
		和 1.5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	10
澜起电子科技 (昆山) 有限公司	15
昆山澜起半导体有限公司	25
澜起电子科技 (上海) 有限公司	15
澜起投资有限公司	25
蒙万实业发展(上海)有限公司	25
上海奚泰实业有限公司	25
上海华萃置业有限公司	25
蒙特图实业发展 (上海) 有限公司	25

蒙西庐实业发展 (上海) 有限公司	25
澜起电子科技 (海南) 有限公司	15
澜起创业投资(海南)有限公司	15
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	12 (注1)
Montage Technology Holdings Company Limited	0 (注2)
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	16.5 (注 2)
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	0 (注2)
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	0 (注2)
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	16.5 (注 2)
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	16.5 (注 2)
Montage Technology, Inc.	21 (注3)
Porsche Acquisition Sub, Inc.	21 (注3)
Montage, Inc.	21 (注3)
3955 Johns Creek Inc.	21 (注3)
Montage Semiconductor, Inc.	21 (注3)
Montage Technology Holdings Inc.	21 (注3)
Montage Technology Holdings II Inc.	21 (注3)

- 注 1: Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited 注册地为澳门。根据澳门特别行政 区颁布的第 21/78/M 号所得补充税法律制度,该子公司符合 A 类纳税人的组别条件,根据其税前 利润规模适用税率 12%。
- 注 2: Montage Technology Holdings Company Limited 注册地为英属开曼群岛,不征收企业所得税; Montage Real Estate Holding II Limited 和 Montage Real Estate Holding II Limited 注册地为英属维尔京群岛,不征收企业所得税; Montage Hong Kong Holdings Company Limited、Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited 和 Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited 注册地为香港特别行政区,执行香港利得税两级税率制,针对年不超过 2,000,000 港元的应评税利润实施 8.25%的税率征收,应评税利润中超过 2,000,000 港元的部分实施 16.5%的税率征收。
- 注 3: Montage Technology Inc、Porsche Acquisition Sub, Inc.、Montage, Inc.、3955 Johns Creek Inc.、Montage Semiconductor Inc. 、Montage Technology Holdings Inc.和 Montage Technology Holdings II Inc.注册地为美国,执行美国联邦企业所得税税率 21%。前述子公司在执行美国联邦企业所得税的同时,需执行其注册地所在州相应的企业所得税政策。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税(2016)36号附件3第一条第(二十六)款,纳税人提供技术转让服务免征增值税。本公司收取特许权使用费免征增值税。

(2) 企业所得税

根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)及《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2023〕287 号),本公司符合国家鼓励的重点集成电路设计企业条件,可减按 10%的税率缴纳企业所得税,本公司会按照法律法规要求进行各项申报工作。

本公司的子公司澜起电子科技(昆山)有限公司("澜起昆山")于 2021年11月3日经由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示获得高新技术企业资格,证书编号:GR202132002707,可于 2021年至 2023年按15%税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)及《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委财政部 国家税务总局公告 2021 年第 9 号》,国家鼓励的集成电路设计企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。澜起昆山符合国家鼓励的集成电路设计企业条件,本年度可免征企业所得税,澜起昆山会按照法律法规的要求进行各项申报工作。

本公司的子公司澜起电子科技(上海)有限公司注册于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。根据《上海市经济和信息化委员会上海市财政局国家税务总局上海市税务局中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会关于印发<临港新片区 2020 年第二批重点产业企业所得税优惠资格企业名单>的通知》(沪经信规〔2021〕261号),澜起电子科技(上海)有限公司于 2020年1月1日至 2023年12月31日按 15%税率征收企业所得税。

本公司的子公司澜起电子科技(海南)有限公司注册于海南省三亚市。根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕 31 号)文件,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按 15%的税率征收企业所得税,该规定自 2020 年1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。澜起电子科技(海南)有限公司符合该规定,可自成立年度起至 2024 年按 15%税率征收企业所得税。

本公司的子公司澜起创业投资(海南)有限公司注册于海南省三亚市。根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕31号)文件,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税,该规定自2020年1月1日起执行至2024年12月31日。最新的鼓励类产业目录源自国务院审定印发的《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)》,其中创业投资已被纳入海南省鼓励类产业目录,拥有创业投资资质符合条件的企业可减按15%税率征税企业所得税。根据《海南省发展和改革委员会创业投资企业备案通知书》(琼发改审批〔2021〕869号)澜起创业投资(海南)有限公司已于2021年11月9日完成创业投资企业备案,自2021年起至2024年按15%税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		,
项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,385.37	11,500.37
银行存款	5,677,048,060.19	5,639,918,764.01
其他货币资金	184,480,268.00	230,507,652.01
合计	5,861,540,713.56	5,870,437,916.39
其中: 存放在境外的款项总额	2,815,055,469.06	3,163,290,945.66

其他说明:

于 2023 年 6 月 30 日,存在使用权受到限制的资产,共计人民币 17,510,000.00 元(2022 年 12 月 31 日:人民币 17,510,000.00 元),参见附注七、81。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	1,784,750,326.11	1,610,090,252.74
其中:		
结构性存款	1,737,160,042.21	1,566,069,520.55
权益工具投资	47,590,283.90	44,020,732.19
合计	1,784,750,326.11	1,610,090,252.74

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

- (1). 应收票据分类列示
- □适用 √不适用
- (2). 期末公司已质押的应收票据
- □适用 √不适用
- (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- □适用 √不适用
- (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
- □适用 √不适用
- (5). 按坏账计提方法分类披露
- □适用 √不适用
- (6). 坏账准备的情况
- □适用 √不适用
- (7). 本期实际核销的应收票据情况
- □适用 √不适用
- 其他说明:
- □适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

	1 2 7 1 1 1 7 1 4 1
账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	186,369,184.68
1年以内小计	186,369,184.68
合计	186,369,184.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额				期初余额						
NA FILI	账面余额	ĺ	坏账准	备		账面余额	ĺ	坏账准备	F	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按组合计提坏 账准备	186,369,184.68	100.00	929,621.33	0.50	185,439,563.35	323,998,573.52	100.00	1,619,993.11	0.50	322,378,580.41
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备		100.00	929,621.33	0.50	185,439,563.35	323,998,573.52	100.00	1,619,993.11	0.50	322,378,580.41
合计	186,369,184.68	/	929,621.33	/	185,439,563.35	323,998,573.52	/	1,619,993.11	/	322,378,580.41

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额				
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
信用优质客户	186,369,184.68	929,621.33	0.50		
合计	186,369,184.68	929,621.33	0.50		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

					, ,	
类别	期初余额	计提	收回或转回	转销或 核销	其他变动	期末余额
应收账款坏	1,619,993.11	924,825.19	1,619,993.11		-4,796.14	929,621.33
账准备						
合计	1,619,993.11	924,825.19	1,619,993.11		-4,796.14	929,621.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日,本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币 158,072,973.70 元(2022 年 12 月 31 日:人民币 241,809,884.72 元),占应收账款期末余额合计数 的比例 84.82%(2022 年 12 月 31 日: 74.62%),相应计提的坏账准备期末余额为人民币 790,364.89 元(2022 年 12 月 31 日:人民币 1,209,049.43 元)。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末	余额	期初余额		
火区 四寸	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	17,602,598.63	100.00	68,288,424.05	100.00	
合计	17,602,598.63	100.00	68,288,424.05	100.00	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日,本集团按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项的汇总金额为人民币 15,918,156.47 元(2022 年 12 月 31 日:人民币 67,434,861.78 元),占预付款项期末余额合计数 的比例为 90.43%(2022 年 12 月 31 日:98.75%)。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,686,378.62	3,628,913.99	
合计	3,686,378.62	3,628,913.99	

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

- (1). 应收利息分类
- □适用 √不适用
- (2). 重要逾期利息
- □适用 √不适用
- (3). 坏账准备计提情况
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

- (1). 应收股利
- □适用 √不适用
- (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
- □适用 √不适用
- (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	中世: 20 市村: 八〇市
账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1 年以内分项	
1年以内	172,959.96
1年以内小计	172,959.96
1至2年	494,238.24
2至3年	763,600.00
3年以上	2,255,580.42
合计	3,686,378.62

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,639,314.45	3,518,699.90
员工备用金	12,577.81	
其他	34,486.36	110,214.09
合计	3,686,378.62	3,628,913.99

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

				五・ ノロ ・ 114・1	1. 7000
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	
西安腾飞信息技术孵化器 有限公司	押金、保证金	703,846.62	3年以上	19.09	
融科物业投资有限公司	押金、保证金	504,900.00	1-3 年	13.70	
昆山金融产业园投资开发 有限公司	押金、保证金	490,000.00	3年以上	13.29	
上海华昱房地产开发有限 公司静安瑞吉酒店	押金、保证金	420,000.00	2-3 年	11.39	
Myoungil Systems	押金、保证金	384,650.00	3年以上	10.43	
合计	/	2,503,396.62	/	67.90	

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

项目 期末余额	期初余额
------------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	126,912,410.97	21,583,751.99	105,328,658.98	70,763,767.12	21,370,422.34	49,393,344.78
委托加工 物资	116,352,691.37	10,989,256.96	105,363,434.41	116,760,125.34	10,592,429.37	106,167,695.97
库存商品	693,349,913.96	167,615,632.16	525,734,281.80	602,345,897.43	19,474,222.27	582,871,675.16
合计	936,615,016.30	200,188,641.11	736,426,375.19	789,869,789.89	51,437,073.98	738,432,715.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

五		本期增加	本期减少金	加士 人婦		
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
原材料	21,370,422.34		213,329.65			21,583,751.99
委托加	10,592,429.37		396,827.59			10,989,256.96
工物资						
库存商	19,474,222.27	144,699,653.77	4,620,678.72	1,178,922.60		167,615,632.16
ᇤ						
合计	51,437,073.98	144,699,653.77	5,230,835.96	1,178,922.60		200,188,641.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	30,323,367.26	19,388,124.84
待摊费用	5,684,967.50	3,833,544.30
预缴企业所得税	111,687.39	
合计	36,120,022.15	23,221,669.14

其他说明:

无

- 14、 债权投资
- (1). 债权投资情况
- □适用 √不适用
- (2). 期末重要的债权投资
- □适用 √不适用
- (3). 减值准备计提情况
- □适用 √不适用
- 15、 其他债权投资
- (1). 其他债权投资情况
- □适用 √不适用
- (2). 期末重要的其他债权投资
- □适用 √不适用
- (3). 减值准备计提情况
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

- 16、 长期应收款
- (1) 长期应收款情况
- □适用 √不适用
- (2) 坏账准备计提情况
- □适用 √不适用
- (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- □适用 √不适用
- (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
- □适用 √不适用

其他说明:

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			本期增减变动								
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其综合。	权益	宣发现股或润告放金利利	计提减值准备	其他	期末余额	减值 維末 额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海木澜投资 管理有限公司	586,189.65			51,475.75						637,665.40	
深圳博升光电 科技有限公司	63,762,714.00			-2,319,650.00						61,443,064.00	
小计	64,348,903.65			-2,268,174.25						62,080,729.40	
合计	64,348,903.65			-2,268,174.25						62,080,729.40	

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 E- 70 1-11- 7 C- 70-11-
项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的投资	27,310,238.46	27,077,353.09
合计	27,310,238.46	27,077,353.09

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

					一 匹・ ノロ	111111111111111111111111111111111111111
项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
以公允价 值计型动计 入其他综 合收益的 投资	1,286,816.00		221,052.62		非交易性	处置

其他说明:

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	532,301,787.87	353,652,874.00
已上市股权投资	105,621,949.00	117,874,361.00
私募基金投资	35,336,145.52	42,786,928.00
合计	673,259,882.39	514,314,163.00

其他说明:

无

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

-Z []		<u> </u>
项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	542,874,430.13	542,874,430.13
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	542,874,430.13	542,874,430.13
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,241,683.02	7,241,683.02
(1) 计提或摊销	7,241,683.02	7,241,683.02
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	7,241,683.02	7,241,683.02
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	535,632,747.11	535,632,747.11
2.期初账面价值	542,874,430.13	542,874,430.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	582,344,055.33	520,500,219.36
固定资产清理		
合计	582,344,055.33	520,500,219.36

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

				平世: 九	11717: 70011
项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	475,223,644.33	2,087,026.59	118,077,624.95	14,540,120.95	609,928,416.82
2.本期增加金额	46,030,884.14		36,858,196.93	2,183,560.26	85,072,641.33
(1) 购置	45,119,696.71		36,163,669.06	2,084,897.11	83,368,262.88
(2) 在建工					
程转入					
(3) 外币折	911,187.43		694,527.87	98,663.15	1,704,378.45
算差异	,,,			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
3.本期减少金					
额					
(1) 处置或					
报废					
4.期末余额	521,254,528.47	2,087,026.59	154,935,821.88	16,723,681.21	695,001,058.15
二、累计折旧					
1.期初余额	2,310,015.78	1,375,024.64	79,995,855.38	5,747,301.66	89,428,197.46
2.本期增加金额	7,810,440.93	260,878.38	13,175,331.91	1,982,154.14	23,228,805.36
(1) 计提	7,810,440.93	260,878.38	12,918,600.69	1,915,316.32	22,905,236.32
(2) 外币折			256,731.22	66,837.82	323,569.04
算差异					
3.本期减少金额					
(1) 处置或					
报废					
4.期末余额	10,120,456.71	1,635,903.02	93,171,187.29	7,729,455.80	112,657,002.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

	3.本期减少金额					
	(1) 处置或					
报废	Ž					
	4.期末余额					
四、	账面价值					
	1.期末账面价值	511,134,071.76	451,123.57	61,764,634.59	8,994,225.41	582,344,055.33
	2.期初账面价值	472,913,628.55	712,001.95	38,081,769.57	8,792,819.29	520,500,219.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	
在建工程	111,854,183.04	61,859,016.03	
合计	111,854,183.04	61,859,016.03	

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

		7	· 194.6 ノ	11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	期末余额			期初余额		
项目	ル五人類		账面价值	即去人類	减值	账面价值
	账面余额	准备	жылы	账面余额	准备	ж.шла
临港项目	109,624,931.69		109,624,931.69	61,859,016.03		61,859,016.03
其他	2,229,251.35		2,229,251.35			
合计	111,854,183.04		111,854,183.04	61,859,016.03		61,859,016.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本转固资金	本期其他减少金额	期末余额	工累投占算化%)	工程进度	本化累	其:期息本金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
临港项目	797,460,000.00	61,859,016.03	47,765,915.66			109,624,931.69	13.75	在建				自有资金及募集资人
合计	797,460,000.00	61,859,016.03	47,765,915.66			109,624,931.69	/	/			/	金 /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用	√不适用	
-----	------	--

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	51,107,243.51	51,107,243.51

2.本期增加金额	7,864,471.15	7,864,471.15
(1)增加	7,567,946.75	7,567,946.75
(2)外币折算差异	296,524.40	296,524.40
3.本期减少金额	6,992,719.96	6,992,719.96
(1)到期	6,992,719.96	6,992,719.96
4.期末余额	51,978,994.70	51,978,994.70
二、累计折旧		
1.期初余额	36,579,477.97	36,579,477.97
2.本期增加金额	7,161,488.23	7,161,488.23
(1)计提	6,958,119.75	6,958,119.75
(2)外币折算差异	203,368.48	203,368.48
3.本期减少金额	6,992,719.96	6,992,719.96
(1)到期	6,992,719.96	6,992,719.96
4.期末余额	36,748,246.24	36,748,246.24
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	15,230,748.46	15,230,748.46
2.期初账面价值	14,527,765.54	14,527,765.54

其他说明:

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

项目	土地使用权	软件	IP 授权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	79,918,285.38	6,311,286.18	98,411,663.54	184,641,235.10
2.本期增加金额		2,669,063.01	24,580,989.31	27,250,052.32
(1)购置		2,669,063.01	24,580,989.31	27,250,052.32
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	79,918,285.38	8,980,349.19	122,992,652.85	211,891,287.42
二、累计摊销				
1.期初余额	1,731,562.82	3,609,277.25	48,219,344.01	53,560,184.08
2.本期增加金额	799,182.84	628,001.45	9,184,507.49	10,611,691.78
(1) 计提	799,182.84	628,001.45	9,184,507.49	10,611,691.78
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	2,530,745.66	4,237,278.70	57,403,851.50	64,171,875.86

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	77,387,539.72	4,743,070.49	65,588,801.35	147,719,411.56
2.期初账面价值	78,186,722.56	2,702,008.93	50,192,319.53	131,081,051.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

- (1). 商誉账面原值
- □适用 √不适用
- (2). 商誉减值准备
- □适用 √不适用
- (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
- □适用 √不适用
- (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
- □适用 √不适用
- (5). 商誉减值测试的影响
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金 额	其他减 少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	1,889,257.21		676,140.69		1,213,116.52
维保费	64,380.12	138,991.08	74,774.44		128,596.76
光罩模具	49,302,356.26	28,552,441.61			77,854,797.87
绿化工程	5,037,754.88		512,314.08		4,525,440.80
合计	56,293,748.47	28,691,432.69	1,263,229.21		83,721,951.95

其他说明:

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末	余额	期初余额		
项目	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税	
	差异	资产	差异	资产	
资产减值准备	173,434,600.23	22,973,737.72	17,972,658.21	4,220,045.50	
内部交易未实现利润			95,317,292.92	23,829,323.22	
可抵扣亏损	29,947,081.56	4,150,323.36	21,883,883.36	3,865,472.38	
股份支付	271,496,258.84	38,327,683.51	324,625,812.45	43,018,411.12	
递延收益	88,378,111.16	10,632,216.67	87,720,444.48	10,436,066.67	
应付职工薪酬	75,462,829.66	13,686,789.79	27,953,781.67	4,802,272.40	
固定资产计提折旧的时	2,134,765.15	237,581.66	577,507.98	69,300.97	
间性差异					
租赁负债	16,254,408.28	2,578,049.82	12,058,103.11	459,063.60	
其他	5,960,194.35	861,019.44	48,898,766.94	9,642,317.56	
合计	663,068,249.23	93,447,401.97	637,008,251.12	100,342,273.42	

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末	余额	期初余额	
项目	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税
	差异	负债	差异	负债
其他权益工具投资公允	2,011,779.51	502,944.88	2,820,419.07	705,104.77
价值变动				
金融资产公允价值变动	126,453,299.60	25,009,591.43	146,013,099.21	29,055,612.42
使用权资产	15,230,748.46	2,394,219.98	11,063,638.85	374,445.80
内部交易未实现利润	7,874,148.29	1,968,537.08		
固定资产计提折旧的时	277,477.95	58,268.85	5,215,616.24	625,609.21
间性差异				
合计	151,847,453.81	29,933,562.22	165,112,773.37	30,760,772.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

项目	递延所得税资 产和负债期末 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	15,016,198.97	78,431,203.00	7,938,059.86	92,404,213.56
递延所得税负债	15,016,198.97	14,917,363.25	7,938,059.86	22,822,712.34

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	406,475,431.22	353,190,790.24
合计	406,475,431.22	353,190,790.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	34,126,673.34	34,180,749.34	
2025	72,899,378.86	72,872,401.36	
2026	129,145,040.56	129,328,613.76	
2027	170,304,338.46	116,809,025.78	
合计	406,475,431.22	353,190,790.24	/

其他说明:

√适用 □不适用

本集团以未来期间很可能取得的用于抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产期间的适用税率,计算确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产。

于 2023 年 6 月 30 日,与本公司之境外子公司可分配利润有关的应纳税暂时性差异为人民币 2,569,522,509.94 元(2022 年 12 月 31 日:人民币 2,694,681,880.38 元)。由于本公司预计这些暂时性差异在可预见的未来不会转回,故未就因分配这些暂时性差异而应付的所得税确认递延所得税负债。

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款				24,286,615.50		24,286,615.50
合计				24,286,615.50		24,286,615.50

其他说明:

无

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	79,187,026.25	197,166,473.46
合计	79,187,026.25	197,166,473.46

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	项目	期末余额	期初余额
1	年以内(含1年)	2,072,542.66	177,145.50
	合计	2,072,542.66	177,145.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	17,262,317.99	22,730,884.37
合计	17,262,317.99	22,730,884.37

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	206,290,822.86	233,416,646.14	297,977,215.44	141,730,253.56
二、离职后福利-设定提 存计划	1,650,460.09	15,092,288.27	14,977,968.72	1,764,779.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福 利				
合计	207,941,282.95	248,508,934.41	312,955,184.16	143,495,033.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

) 1-4-	70 111117777
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	204,315,812.76	204,166,154.40	268,812,271.92	139,669,695.24
二、职工福利费		13,592,743.26	13,592,743.26	
三、社会保险费	1,066,186.98	8,573,207.54	8,548,849.26	1,090,545.26
其中: 医疗保险费	1,049,706.05	8,397,206.08	8,374,138.13	1,072,774.00
工伤保险费	16,480.93	176,001.46	174,711.13	17,771.26
生育保险费				
四、住房公积金	895,222.00	6,938,971.08	6,878,101.08	956,092.00
五、工会经费和职工教育 经费	13,601.12	145,569.86	145,249.92	13,921.06
合计	206,290,822.86	233,416,646.14	297,977,215.44	141,730,253.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,600,473.12	14,612,558.61	14,501,805.60	1,711,226.13
2、失业保险费	49,986.97	479,729.66	476,163.12	53,553.51
合计	1,650,460.09	15,092,288.27	14,977,968.72	1,764,779.64

其他说明:

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本集团按该等计划缴存费用。除上述缴存费用外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		872,964.88
企业所得税	53,962,012.40	116,465,229.01
个人所得税	5,517,001.35	15,193,779.05
印花税	304,474.64	521,652.98
房产税	1,068,732.60	1,017,980.63
城镇土地使用税	20,557.61	20,557.61
合计	60,872,778.60	134,092,164.16

其他说明:

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额		
应付利息				
应付股利	341,207,166.30			
其他应付款	47,417,672.56	65,427,360.09		
合计	388,624,838.86	65,427,360.09		

其他说明:

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		, , , , , , , ,
项目	期末余额	期初余额
普通股股利	341,207,166.30	
合计	341,207,166.30	

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因: 无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
工程支出	24,923,667.77	41,098,828.10
专业服务及咨询费	8,958,339.78	8,778,811.03
质保金	5,301,449.29	5,976,648.58
销售佣金	145,348.99	1,255,906.05

员工报销款	311,528.92	982,613.17
其他	7,777,337.81	7,334,553.16
合计	47,417,672.56	65,427,360.09

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	15,466,089.59	11,893,898.00
合计	15,466,089.59	11,893,898.00

其他说明:

无

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额		
应付租赁款	2,945,044.06	8,818,564.07		
合计	2,945,044.06	8,818,564.07		

其他说明:

无

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,720,444.48	800,000.00	142,333.32	88,378,111.16	政府补助资金
合计	87,720,444.48	800,000.00	142,333.32	88,378,111.16	/

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

53、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		7.					
	期初余额	发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	期末余额
股份总数	1 1 13/1 068 231 00	3,288,990.00				3,288,990.00	1,137,357,221.00

其他说明:

本公司于 2023 年 1 月 9 日召开的召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2023 年上半年共计归属限制性股票 3,288,990 股,公司股本总数从 1,134,068,231 股增加至 1,137,357,221 股。

54、 其他权益工具

- (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
- □适用 √不适用
- (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
- □适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			1 1	7 - 11 11 - 7 + F Q - 1		
项目	项目期初余额		项目 期初余额 本期增加		本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	4,799,276,289.76	75,975,669.00	131,549,054.49	4,743,702,904.27		
其他资本公积	529,981,222.01	68,773,328.78		598,754,550.79		
合计	5,329,257,511.77	144,748,997.78	131,549,054.49	5,342,457,455.06		

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本溢价(股本溢价)本期增加系公司2019年限制性股票激励计划完成3,288,990股股票归属;

资本溢价(股本溢价)本期减少系公司使用回购股份实施2023年员工持股计划。

其他资本公积变动参见本节十三、股份支付。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	300,083,330.38		300,083,330.38	
合计	300,083,330.38		300,083,330.38	

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

因实施员工持股计划,本公司回购的股份于报告期内全部转至公司2023年员工持股计划账户。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

						平似:	/ [巾州: 人氏「
				本期发	生金额			
项目	期初余额	本期所得税前发生额	减前计其综收当转损:期入他合益期入益	综合收益	减: 所得 税费用	税后归属于 母公司	税归于数东后属少股东	期末余额
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	2,115,314.30	-1,736,269.22		927,629.66	202,159.89	-606,479.67		1,508,834.63
其中:重新计量设定受益计划变动额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益								
其他权益 工具投资 公允价值 变动 企业自身	2,115,314.30	-1,736,269.22		927,629.66	202,159.89	-606,479.67		1,508,834.63
信用风险 公允价值 变动 二、将重								
分类进损 益的其他 综合收益 其中: 权	124,716,845.8 6	146,060,490.3 7				146,060,490.3 7		270,777,336.23
益法下可 转损益的 其他综合 收益								
其他债权 投资公允 价值变动 金融资产								
重分类计 入其他综 合收益的 金额								
其他债权 投资信用 减值准备								

现金流 量套期储 备						
外币财 务报表折 算差额	124,716,845.8 6	146,060,490.3 7			146,060,490.3 7	270,777,336.23
其他综合 收益合计	126,832,160.1 6	144,324,221.1 5	927,629.66	202,159.89	145,454,010.7 0	272,286,170.86

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,957,986.28			235,957,986.28
合计	235,957,986.28			235,957,986.28

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累 计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		中世: 九 中州: 八氏中
项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,386,153,834.82	2,461,878,566.20
调整期初未分配利润合计数(调增		
+, 调减一)		
调整后期初未分配利润	3,386,153,834.82	2,461,878,566.20
加:本期归属于母公司所有者的净利润	81,855,802.84	1,299,378,059.37
减: 提取法定盈余公积		51,841,728.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	341,207,166.30	338,935,149.30
转作股本的普通股股利		
加: 其他综合收益结转留存收益		15,674,086.75
期末未分配利润	3,126,802,471.36	3,386,153,834.82

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额		文生额	上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	924,129,895.29	403,015,404.76	1,926,343,957.20	1,103,761,020.23
其他业务	3,486,286.33	2,123,239.71	990,175.09	
合计	927,616,181.62	405,138,644.47	1,927,334,132.29	1,103,761,020.23

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	- E. 70 1011 - 700010
合同分类	合计
商品类型	
互连类芯片	910,337,522.54
津逮®服务器平台	13,792,372.75
按经营地区分类	
境内	104,799,911.72
境外	819,329,983.57
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	924,129,895.29
按销售渠道分类	
直销	884,691,699.68
代销	39,438,195.61
合计	924,129,895.29

合同产生的收入说明:

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

		, , , , , , , , , , , , , , , , ,
项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,550.75	49,653.54
教育费附加	6,158.57	21,280.08
房产税	2,036,937.84	986,637.73
土地使用税	41,115.22	20,557.61

印花税	603,089.29	834,801.48
地方教育费附加	4,105.70	14,186.73
合计	2,705,957.37	1,927,117.17

其他说明:

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,502,598.59	31,842,781.37
样品费	2,436,906.45	42,281.14
折旧及摊销费	1,285,567.43	1,205,868.53
差旅费	1,162,824.76	145,474.90
市场推广费	951,954.53	275,688.73
专业服务及咨询费	617,047.88	5,508.48
其他	2,546,647.54	2,811,751.09
合计	45,503,547.18	36,329,354.24

其他说明:

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,571,073.60	54,408,227.98
折旧及摊销费	21,513,427.20	7,756,665.89
专业服务及咨询费	4,433,634.32	2,438,088.07
租赁费	3,368,753.14	5,988,859.39
IT 软硬件费	2,387,138.46	758,589.63
水电费	1,373,479.20	1,121,203.65
办公及会议费	1,703,481.77	456,186.22
外部服务费	1,285,485.89	169,590.69
其他	4,134,430.28	3,752,526.99
合计	86,770,903.86	76,849,938.51

其他说明:

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	227,190,547.74	158,452,721.73
工程开发费用	31,408,881.40	11,746,565.66
工具及许可证费	16,946,352.94	11,045,569.54
折旧及摊销费	11,780,325.72	9,181,389.97
外部服务费	8,866,174.16	10,909,263.39

专业服务及咨询费	2,673,142.60	2,078,547.11
其他	3,813,578.64	2,447,946.96
合计	302,679,003.20	205,862,004.36

其他说明:

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-72,932,950.68	-37,122,550.83
利息费用	452,126.22	545,242.05
汇兑损益	-987,749.49	-4,952,042.75
其他	109,188.75	81,455.89
合计	-73,359,385.20	-41,447,895.64

其他说明:

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	70,243,515.52	6,851,993.78
代扣代缴税金手续费返还	1,345,013.44	866,535.64
合计	71,588,528.96	7,718,529.42

其他说明:

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,268,174.25	-3,200,857.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	726,400.00	2,273,202.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,286,816.00	1,231,461.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	511,813.43	9,874,705.64
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	6,692,807.80	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	310,512.68	
理财产品投资收益	1,729,046.34	25,042.62
结构性存款投资收益	17,696,252.73	14,733,641.26
合计	26,685,474.73	24,937,196.03

其他说明:

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,637,519.79	218,864,804.32
其中: 衍生金融工具产生的公允		
价值变动收益		
其他非流动金融资产	-22,998,564.42	-12,967,333.00
合计	-16,361,044.63	205,897,471.32

其他说明:

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	695,167.92	-93,758.40
合计	695,167.92	-93,758.40

其他说明:

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-144,699,653.77	-25,237.35
合计	-144,699,653.77	-25,237.35

其他说明:

无

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
对外捐赠	437,500.00	50,500.00	437,500.00
其他	275.00	1,313.70	275.00
合计	437,775.00	51,813.70	437,775.00

其他说明:

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,999,738.51	55,464,442.93
递延所得税费用	-18,300,381.62	46,013,466.75
合计	13,699,356.89	101,477,909.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	95,648,208.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,564,820.90
子公司适用不同税率的影响	-2,682,897.79
调整以前期间所得税的影响	5,428,171.02
非应税收入的影响	-2,400,163.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	756,013.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,198,447.29
研发费用加计扣除	-10,024,497.93
税率变动对延所得税余额的影响	-3,140,536.71
所得税费用	13,699,356.89

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	57,036,990.60	38,216,611.37
政府补助	72,246,195.64	34,348,529.42
其他	4,605,492.61	1,496,062.95
合计	133,888,678.85	74,061,203.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
日常支出	66,728,027.65	99,029,209.06
合计	66,728,027.65	99,029,209.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售库存股	168,534,275.89	
合计	168,534,275.89	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付新租赁准则下租金	10,332,410.45	9,677,226.56
合计	10,332,410.45	9,677,226.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

	单位:	
补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,948,852.06	680,957,071.06
加: 资产减值准备	144,699,653.77	25,237.35
信用减值损失	-695,167.92	93,758.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,146,919.34	11,007,775.98
使用权资产摊销	6,958,119.75	6,157,702.74
无形资产摊销	10,611,691.78	5,973,400.21
长期待摊费用摊销	1,263,229.21	964,135.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收		
益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	16,361,044.63	-205,897,471.32
财务费用(收益以"一"号填列)	-535,623.27	-4,406,800.70
投资损失(收益以"一"号填列)	-26,685,474.73	-24,937,196.03
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	13,973,010.56	-6,351,118.99
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-7,703,189.20	52,364,585.55
存货的减少(增加以"一"号填列)	-147,924,149.01	-295,893,373.16
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	182,381,710.62	-30,776,633.18
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-227,288,266.67	362,337,763.52
股份支付	68,773,328.78	66,372,672.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,285,689.70	617,991,509.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,808,964,958.96	5,449,191,283.08
减: 现金的期初余额	5,833,750,412.54	5,083,941,010.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,785,453.58	365,250,272.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,808,964,958.96	5,833,750,412.54
其中: 库存现金	12,385.37	11,500.37
可随时用于支付的银行存款	5,641,982,305.59	5,620,741,260.16
可随时用于支付的其他货币资金	166,970,268.00	212,997,652.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,808,964,958.96	5,833,750,412.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现		
金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,510,000.00	银行保函保证金
合计	17,510,000.00	/

其他说明:

于 2023 年 6 月 30 日,账面价值为人民币 2,000,000.00 元 (2022 年 12 月 31 日: 人民币 2,000,000.00 元) 的履约保函保证金用于项目委托管理担保,质押期限至 2025 年 12 月 31 日;于 2023 年 6 月 30 日,账面价值为人民币 9,306,000.00 元 (2022 年 12 月 31 日: 人民币 9,306,000.00 元) 的履约保函保证金用于工程开工担保,质押期限至 2023 年 8 月 31 日;账面价值为人民币 3,102,000.00 元 (2022 年 12 月 31 日:人民币 3,102,000.00 元) 的履约保函保证金用于工程竣工担保,质押期限至 2026 年 11 月 30 日;账面价值为人民币 3,102,000.00 元 (2022 年 12 月 31 日:人民币 3,102,000.00 元) 的履约保函保证金用于工程投产担保,质押期限至 2027 年 11 月 30 日。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中:美元	402,222,855.53	7.2258	2,906,381,909.49
欧元	71.50	7.8771	563.21
港币	976,483.49	0.9220	900,298.25
英镑	350.00	9.1432	3,200.12
韩元	196,406,889.00	0.0055	1,079,255.82
澳门元	659,637.64	0.8997	593,475.98
应收账款	-	-	
其中:美元	25,109,319.16	7.2258	181,434,918.39
其他应收款	-	-	
其中:美元	145,091.20	7.2258	1,048,399.99
应付账款	-	-	
其中:美元	10,035,721.89	7.2258	72,516,119.23
其他应付款	-	-	
其中:美元	1,113,156.66	7.2258	8,043,447.39

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
Montage Technology Holdings Company Limited	开曼群岛	美元
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	美国	美元
Montage Technology, Inc.	美国	美元
Montage, Inc.	美国	美元
Montage Semiconductor, Inc.	美国	美元
3955 Johns Creek Inc.	美国	美元

83、套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	1,900,000.00	递延收益	
与收益相关的政府补助	69,001,182.20	其他收益	69,001,182.20

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用 其他说明 无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: $\sqrt{6}$ 适用 \Box 不适用

本公司于本报告期内设立 Montage Technology Holdings Inc.、Montage Technology Holdings II Inc. 及上海澜起红利企业管理合伙企业(有限合伙)。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司	主要经	注册地	业务性质	持股比	例(%)	取得
名称	营地	生加地	业务性则	直接	间接	方式
澜起电子科技(昆山)有	昆山	昆山	芯片研发及	100.00		设立
限公司			销售			
Montage Technology	开曼群	开曼群	投资控股	100.00		同一控制下
Holdings Company Limited	岛	岛				企业合并
澜起电子科技(上海)有	上海	上海	芯片研发及	49.00	51.00	设立
限公司			销售			

No. 1 - 12 No. 1 - 12 - 1		1		40000		
澜起投资有限公司	上海	上海	股权投资及 资产管理	100.00		设立
澜起电子科技(海南)有 限公司	海南	海南	芯片研发及 销售	100.00		设立
澜起创业投资(海南)有 限公司	海南	海南	创业投资	100.00		设立
昆山澜起半导体有限公司	昆山	昆山	芯片研发及 销售		100.00	设立
Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited	澳门	澳门	芯片研发及 销售		100.00	同一控制下 企业合并
Montage Hong Kong Holdings Company Limited	香港	香港	投资控股		100.00	同一控制下 企业合并
Montage Technology, Inc.	美国	美国	芯片研发及 销售		100.00	同一控制下 企业合并
Porsche Acquisition Sub, Inc.	美国	美国	投资控股		100.00	同一控制下 企业合并
Montage, Inc.	美国	美国	芯片研发及 销售		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I Limited (BVI)	英属维 尔京群 岛	英属维 尔京群 岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding I (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立
蒙万实业发展(上海)有 限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
上海奚泰实业有限公司	上海	上海	自有物业管 理		100.00	非同一控制 下企业合并
上海华萃置业有限公司	上海	上海	自有物业管 理		100.00	非同一控制 下企业合并
Montage Real Estate Holding II Limited (BVI)	英属维 尔京群 岛	英属维 尔京群 岛	投资控股		100.00	设立
Montage Real Estate Holding II (Hong Kong) Limited	香港	香港	投资控股		100.00	设立
蒙特图实业发展(上海) 有限公司	上海	上海	投资控股		100.00	设立
蒙西庐实业发展(上海) 有限公司	上海	上海	自有物业管 理		100.00	设立
上海木澜金思企业管理合 伙企业(有限合伙)	上海	上海	股权投资		70.00	设立
Montage Semiconductor, Inc.	美国	美国	芯片研发及 销售		100.00	设立
3955 Johns Creek Inc.	美国	美国	自有物业管理		100.00	设立
Montage Technology Holdings Inc.	美国	美国	投资控股		100.00	设立
Montage Technology Holdings II Inc.	美国	美国	投资控股		100.00	设立

上海澜起红利企业管理合	上海	上海	股权投资	100.00	设立
伙企业(有限合伙)					

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

- (2). 重要的非全资子公司
- □适用 √不适用
- (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
- □适用 √不适用
- (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
- □适用 √不适用
- (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
- □适用 √不适用

其他说明:

- □适用 √不适用
- 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
- □适用 √不适用
- 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

- (1). 重要的合营企业或联营企业
- □适用 √不适用
- (2). 重要合营企业的主要财务信息
- □适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	62,080,729.40	64,348,903.65
下列各项按持股比例计算的合	计数	
净利润	-2,268,174.25	-3,200,857.71
其他综合收益		
综合收益总额	-2,268,174.25	-3,200,857.71

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2023年6月30日

金融资产

	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 准则要求	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益的金融资产 准则要求	合计
货币资金 交易性金融资产 应收账款 其他应收款 其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,784,750,326.11 - - - 673,259,882.39	5,861,540,713.56 - 185,439,563.35 3,686,378.62	27,310,238.46	5,861,540,713.56 1,784,750,326.11 185,439,563.35 3,686,378.62 27,310,238.46 673,259,882.39
	2,458,010,208.50	6,050,666,655.53	27,310,238.46	8,535,987,102.49
金融负债				
			以摊余成本计	量的金融负债
应付账款 其他应付款			3	79,187,026.25 388,624,838.86
				467,811,865.11
2022年12月31日				
金融资产				
	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 准则要求	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益的金融资产 准则要求	合计
货币资金 交易性金融资产 应收账款 其他应收款 其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,610,090,252.74 - - - 514,314,163.00	5,870,437,916.39 - 322,378,580.41 3,628,913.99 -	27,077,353.09	5,870,437,916.39 1,610,090,252.74 322,378,580.41 3,628,913.99 27,077,353.09 514,314,163.00
	2,124,404,415.74	6,196,445,410.79	27,077,353.09	8,347,927,179.62
金融负债				
			以摊余成本计	量的金融负债
应付账款 其他应付款			1	197,166,473.46 65,427,360.09
				262,593,833.55

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款和应付账款。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本集团具有特定信用风险集中。于 2023 年 6 月 30 日,本集团应收账款的 50.47%源于应收账款余额最大的客户,应收账款的 84.82%源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物及其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注七、5和8。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

己发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难:
- (2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

- (4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;
- (3)违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款计提未来 12 个月的预期信用损失,详见附注七、5 和 8。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日,本集团无己逾期超过 30 天依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的应收款项。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

2023年6月30日

	1年以内	1年至5年	合计
应付账款	79,187,026.25	-	79,187,026.25
其他应付款	384,865,891.77	3,758,947.09	388,624,838.86
一年内到期的非流动负债	15,466,089.59	-	15,466,089.59
租赁负债		3,076,647.72	3,076,647.72

	479,519,007.61	6,835,594.81	486,354,602.42
2022年12月31日			
	1年以内	1年至5年	合计
应付账款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 租赁负债	197,166,473.46 62,312,185.50 11,938,302.82	3,115,174.59 - 9,215,532.26	197,166,473.46 65,427,360.09 11,938,302.82 9,215,532.26
	271,416,961.78	12,330,706.85	283,747,668.63

市场风险

汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受汇率风险主要与美元等有关,除本公司的境内子公司昆山澜起半导体有限公司以及境外子公司主要以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响,并通过外汇远期合同等方式锁定汇率,控制汇率风险对本集团的影响。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在所有其他变量保持不变的假设下,汇率发生合理、可能的变动时,将对净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响。

2023年1-6月

	基准点增加/(减少)%	净损益 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00	5,743,363.88	5,743,363.88
人民币对美元升值	(5.00)	(5,743,363.88)	(5,743,363.88)
2022年1-6月			
	基准点	净损益	股东权益合计
	增加/(减少)%	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00	1,465,815.23	1,465,815.23
人民币对美元升值	(5.00)	(1,465,815.23)	(1,465,815.23)

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023年度和 2022年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本,资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2023 年 6 月 30 日的资产负债率为 7%(2022 年 12 月 31 日: 7%),本集团管理层认为其符合本集团资本管理的要求。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下:

	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额 负债总额	10,943,151,128.31 813,221,145.62	10,686,045,951.98 758,790,929.42
资产负债率	7%_	7%

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	中世.儿 中州.八八川			
	期末公允价值			
项目	第一层次公允	第二层次公允价	第三层次公允	合计
	价值计量	值计量	价值计量	ΉN
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	47,590,283.90	1,737,160,042.21		1,784,750,326.11
1.以公允价值计量且变动计入				
当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资	47,590,283.90			47,590,283.90
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		1,737,160,042.21		1,737,160,042.21
2. 指定以公允价值计量且其变				
动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	27,310,238.46			27,310,238.46
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土				
地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				673,259,882.39
持续以公允价值计量的资产总	74,900,522.36	2,304,797,975.60	105,621,949.00	2,485,320,446.96
额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团持续第一层次公允价值计量项目主要包括上市的权益工具。上市的权益工具以 2023 年 6 月 30 日的市场报价确定公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为结构性存款、截至年末未到期的外汇远期合同及非上市权益投资。结构性存款的公允价值采用市场可获取的预期收益率预计未来现金流,并基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现确定公允价值。非上市权益投资的公允价值是根据2023年6月30日最近融资价格的方法,参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用

本集团持续第三层次公允价值计量项目主要为上市的权益工具,对应投资存在限售条件,采用的估值模型以截至 2023 年 6 月 30 日市场报价为基础确定公允价值,重要的可观察输入值为流动性折价。

- 5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- □适用 √不适用
- 6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策
- □适用 √不适用
- 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
- □适用 √不适用
- 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- □适用 √不适用
- 9、 其他
- □适用 √不适用
- 十二、 关联方及关联交易
- 1、 本企业的母公司情况
- □适用 √不适用
- 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 □适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 □适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Intel Corporation 及其控股子公司	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

				十四.	7 1641. 777716
关联方	关联交易内 容	本期发生额	获批的交易额度 (如适用)	是否	上期发生额
Intel Corporation 及其控股子公司	采购商品和 研发服务	48,711,950.90	1,000,000,000.00	否	797,985,203.94
及光江瓜丁五司	则及服务				

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Intel Corporation 及其控股子公司	销售商品	3,351,279.80	185,822.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

报告期内,本集团以市场价向 Intel Corporation 及其控股子公司购入原材料及研发工具人民币 25,864,385.90 元(上年同期:人民币 797,985,203.94 元);以市场价向 Intel Corporation 及其控股子公司购入相关研发服务人民币 22,847,565.00 元(上年同期:人民币 0 元)。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,465.26	2,412.37

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

丙日丸粉	大玩子:	期末分	於 额	期初	余额
项目名称	美 联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Intel Corporation及 其控股子公司	3,443,671.76	17,218.36	2,306,257.64	11,531.29

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	Intel Corporation及其控股子公司	8,309,670.00	46,048,611.93

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,578,700
公司本期行权的各项权益工具总额	3,288,990
公司本期失效的各项权益工具总额	152,150
公司期末发行在外的股票期权行权	
价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具	2019 年限制性股票激励计划: 24.10 /自授予之日起 36 个
行权价格的范围和合同剩余期限	月
	2022 年限制性股票激励计划: 29.70 /自授予之日起 48 个
	月
	2023年限制性股票激励计划: 20.00/自授予之日起 48 个
	月

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	一
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩
	指标进行考核,以达到考核目标的激励
	对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	598,754,550.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	68,773,328.78

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
已签约但未拨备		
资本承诺	395,870,103.58	399,175,544.39
投资承诺	154,000,000.00	164,000,000.00
合计	549,870,103.58	563,175,544.39

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据本公司 2023 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,按照激励计划的相关规定为符合条件的 194 名激励对象办理相关限制性股票归属事宜,本次可归属限制性股票数量为 609,225 股。于实际出资时,其中 2 人放弃限制性股票共计 2,000 股,192 人完成预留授予第一个归属期 607,225 股可归属股票的出资;2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期尚未归属的 1 名外籍激励对象完成 43,800 股可归属股票的出资。本次实际向 193 名激励对象归属限制性股票 651,025 股。截至 2023 年 7 月 11 日止,已收到上述限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 19,090,162.50 元,其中新增注册资本(股本)合计人民币 651,025.00 元。本次增资已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具安永华明(2023)验字第 61542019_B01 号验资报告。

十六、 其他重要事项

- 1、 前期会计差错更正
- (1). 追溯重述法
- □适用 √不适用
- (2). 未来适用法
- □适用 √不适用
- 2、 债务重组
- □适用 √不适用
- 3、 资产置换
- (1). 非货币性资产交换
- □适用 √不适用
- (2). 其他资产置换
- □适用 √不适用
- 4、 年金计划
- □适用 √不适用
- 5、 终止经营
- □适用 √不适用
- 6、 分部信息
- (1). 报告分部的确定依据与会计政策
- □适用 √不适用
- (2). 报告分部的财务信息
- □适用 √不适用
- (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

√适用 □不适用

本集团是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前主要包括两大产品线,互连类芯片产品线以及津建®服务器平台产品线。管理层在复核内部报告、决定配置资源及评价业绩时,认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部,无需列报更详细的经营分部信息。

- (4). 其他说明
- □适用 √不适用
- 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
- □适用 √不适用
- 8、 其他
- □适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额				期初余额						
	账面	余额	坏账	准备		账面余额		坏账	准备	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按组合计提 坏账准备						154,812,387.11	100.00			154,812,387.11
其中:										
按信用风险 特征组合计 提坏账准备						154,812,387.11	100.00			154,812,387.11
合计		/		/		154,812,387.11	/		/	154,812,387.11

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		/
项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,320,558,779.10	1,224,801,580.70
合计	1,320,558,779.10	1,224,801,580.70

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

- (1). 应收利息分类
- □适用 √不适用
- (2). 重要逾期利息
- □适用 √不适用
- (3). 坏账准备计提情况
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

- (4). 应收股利
- □适用 √不适用
- (5). 重要的账龄超过1年的应收股利
- □适用 √不适用
- (6). 坏账准备计提情况
- □适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额

1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	304,259,156.92
1年以内小计	304,259,156.92
1至2年	380,689,278.05
2至3年	635,540,344.13
3年以上	70,000.00
合计	1,320,558,779.10

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方资金拆借	1,055,891,507.64	988,891,507.64
合并范围内关联方往来	264,468,807.46	235,793,086.06
押金、保证金	192,157.00	116,987.00
员工备用金	6,307.00	
合计	1,320,558,779.10	1,224,801,580.70

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(11).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海奚泰实业有限公司	合并范围内关联方	575,381,507.64	1 年以	43.57	
	资金拆借		内-3 年		
澜起电子科技(上海)	合并范围内关联方	482,345,993.44	1年以	36.53	
有限公司	资金拆借及往来		内-3 年		
蒙西庐实业发展(上	合并范围内关联方	114,847,810.18	1年以	8.70	
海)有限公司	资金拆借及往来		内-2 年		

澜起创业投资(海南)	合并范围内关联方	51,868,130.53	1年以	3.93	
有限公司	资金拆借及往来		内-3 年		
昆山澜起半导体有限公	合并范围内关联方	50,000,000.00	2-3 年	3.79	
司	资金拆借				
合计	/	1,274,443,441.79	/	96.52	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , .	5 11 11 + 2 + P Q 11			
	期末余额			期初余额		
项目	账面余额	減值 准备	账面价值	账面余额	減值 准备	账面价值
对子公司投资	3,016,039,672.43		3,016,039,672.43	3,007,859,922.78		3,007,859,922.78
合计	3,016,039,672.43		3,016,039,672.43	3,007,859,922.78		3,007,859,922.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期減少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
Montage Technology	1,826,359,922.78	8,179,749.65		1,834,539,672.43		
Holdings Company						
Limited						
澜起电子科技(昆山)有	500,000,000.00			500,000,000.00		
限公司						
澜起投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
澜起电子科技(上海)有	171,500,000.00			171,500,000.00		
限公司						
澜起创业投资(海南)有	200,000,000.00			200,000,000.00		
限公司						
澜起电子科技(海南)有	10,000,000.00			10,000,000.00		
限公司						
合计	3,007,859,922.78	8,179,749.65		3,016,039,672.43		

(2) 对联营、合营企业投资

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期先		上期发生额		
ツロ 	收入	成本	收入	成本	
主营业务	201,586,084.59		337,161,227.69		
其他业务	5,094,807.20		2,547,403.60		
合计	206,680,891.79		339,708,631.29		

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	合计
商品类型	
技术特许权	201,586,084.59
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	201,586,084.59
合计	201,586,084.59

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	10,859,987.95	3,411,230.14
合计	10,859,987.95	3,411,230.14

其他说明:

无

6、 其他

十八、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		十四・九 中川・人民中
项目	金额	说明
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免	1,345,013.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	70,243,515.52	
委托他人投资或管理资产的损益	4,052,775.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,156,423.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,775.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,696,252.73	结构性存款投资 第十节 七、68
减: 所得税影响额	5,606,425.61	
少数股东权益影响额(税后)	93,153.80	
合计	78,043,778.90	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

TO 45 HOTAYS	加权平均净资产	每股收益	
报告期利润	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	0.81	0.07	0.07
利润			
扣除非经常性损益后归属于	0.04	0.003	0.003
公司普通股股东的净利润			

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

董事长:杨崇和

董事会批准报送日期: 2023年8月23日

修订信息